



Fremont Micro Devices

FT61FC3

数据手册

主要特性

8-bit 基于 EEPROM 的 RISC MCU

Program: 3k x 14; RAM: 256 x 8; Data: 128 x 8

8 / 10 / 14 / 16 / 20 引脚

12-bit 高精度 ADC ($V_{\text{ADC-REF}} = 0.5\text{V}$ 时为 11-bit 精度)

4 个定时器, 4 路独立 PWM – 1 路带死区控制

低 Standby, WDT 和工作电流

POR, LVR, LVD – 单输入比较器

可配置源电流和灌电流

高 ESD, 高 EFT

低 V_{DD} 工作电压

HIRC 可微调

8-bit CPU (EEPROM)

- 37 条 RISC 指令: 2T or 4T
- 16 MHz / 2T ($V_{DD} \geq 2.5$)
- 多达 20 个引脚

Memory

- PROGRAM: 3k x 14 bit (读/写保护)
- DATA: 128 x 8 bit (读保护)
- RAM: 256 x 8 bit
- 8 层硬件堆栈
- 用户密钥: Hex 加密/代码执行

工作条件 (5V, 25°C)

- V_{DD} 2.5 - 5.5 V
- 工作温度等级 1 $-40 - +125^{\circ}\text{C}$
- 工作温度等级 2 $-40 - +105^{\circ}\text{C}$
- 工作温度等级 3 $-40 - +85^{\circ}\text{C}$
- 低 Standby 0.5 μA
- WDT 1.8 μA
- 正常模式 (16 MHz) 164 $\mu\text{A}/\text{mips}$
- 低功耗模式 (32 kHz) 9 μA

高可靠性

- 100 万次擦写次数 (typical)
- > 20 年 / 85°C 存储 (typical)
- ESD > 4 kV, EFT > 5.5 kV

ADC (12-bit)

- 12 bit 分辨率 (11 bit 精度 ≤ 2 MHz ADC 时钟)
- 8 + 1 通道
- $V_{\text{ADC-REF}}$
 - ✓ 内部: 0.5, 2.0, 3.0, V_{DD}
 - ✓ 外部: +, - 可选
- 自动阈值比较和中断

PWM (Total 4)

- 支持在 SLEEP 下运行
- 共 4 个通道 (相同周期) :
 - ✓ 独立: 占空比, 极性
- 1 个通道 (多达 6 个 I/O):
 - ✓ 互补输出+死区
- 自动故障刹车 (I/O, LVD, ADC)
- XOR, XNOR 第 2 功能
- 单脉冲模式; 蜂鸣器模式

Timers

- WDT (16-bit): 7-bit 后分频
- Timer0 (8-bit): 8-bit 预分频
- Timer1 (12-bit)
- Timer2 (16-bit): 4-bit 预分频和后分频
- 支持在 SLEEP 下运行
- LIRC, 1 or 2x (指令时钟, HIRC, 晶振), 2x EC

I/O PORTS (多达 18 个 I/O)

- 上拉/下拉电阻, 开漏
- 8 个 I/O 源电流: 3, 5 or 14 mA (5V, 25°C)
- 8 个 I/O 灌电流: 35 or 49 mA (5V, 25°C)
- 8 个 I/O: 中断/唤醒

电源管理

- SLEEP
- LVR: 2.5, 2.8, 3.1, 3.6, 4.1 (V)
- LVD: 2.7, 3, 3.3, 3.6, 4 (V)
(LVD 可用作极性可选的单输入比较器功能)

系统时钟 (SysClk)

- HIRC 高速内部振荡器
 - ✓ 16MHz $\pm 1\%$ typical (2.5V, 25°C)
 - ✓ 可微调
 - ✓ 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 分频
- LIRC 低功耗低速内部振荡器
 - ✓ 32 kHz 或 256 kHz
- EC 外部时钟 (I/O 输入)
- LP / XT 晶振输入
 - ✓ 双速时钟启动 (HIRC 或 LIRC)
 - ✓ 故障保护时钟监控

其他特性 (欢迎垂询)

- ADC 最小分辨率为 0.12mV, 精度为 0.24mV, 适用于电流检测
- 13.56 MHz 载波
- 用于锂电池的电压监控
- $\frac{1}{2} V_{DD}$ LCD 偏置

集成开发环境 (IDE)

- 片上调试 (OCD), ISP
- 3 个硬件断点, 软复位, 暂停, 单步, 运行等

封装

- SOP8 DFN8 MSOP10 SOP14 SOP16
SOP20 TSSOP20 DIP20 QFN20

文档修改历史

日期	版本	描述
2020-08-07	1.00	初版

目录

1. 结构框图和引脚.....	10
1.1 引脚图.....	11
1.2 引脚描述--按功能分类.....	13
2. I/O 端口	15
2.1 I/O 配置	17
2.2 I/O 端口相关寄存器汇总.....	18
2.2.1 ANSEL0 (0x11E).....	19
2.2.2 TRISA (0x85).....	19
2.2.3 TRISB (0x86).....	19
2.2.4 TRISC (0x87).....	20
2.2.5 PORTA (0x05).....	20
2.2.6 PORTB (0x06).....	20
2.2.7 PORTC (0x07).....	20
2.2.8 OPTION (0x81).....	21
2.2.9 WPUA (0x95).....	22
2.2.10 WPUB (0x10D).....	22
2.2.11 WPUC (0x93)	22
2.2.12 WPDA (0x89).....	23
2.2.13 WPDB (0x10E)	23
2.2.14 WPDC (0x8D).....	23
2.2.15 ODCONA (0x105)	24
2.2.16 ODCONB (0x106)	24
2.2.17 ODCONC (0x107)	24
2.2.18 PSRCB1 (0x88).....	25
2.2.19 PSRCB2 (0x10C)	25
2.2.20 PSRCC (0x94).....	26
2.2.21 PSINKB (0x10F).....	26
2.2.22 PSINKC (0x9F).....	27
3. 复位源及低电压检测.....	28
3.1 上电复位 (POR).....	28
3.1.1 初始化配置时序 (BOOT).....	28

3.2	系统复位	30
3.2.1	欠压复位 (Brown-Out Reset, LVR / BOR)	31
3.2.2	非法指令复位 (Illegal Instruction Reset)	31
3.2.3	看门狗定时器 (Watch Dog Timer, WDT) 复位	31
3.2.4	外部 I/O 系统复位 /MCLR	32
3.3	检测上次复位类型	32
3.4	低电压检测/比较器 (LVD)	33
3.5	复位及低电压检测相关寄存器汇总	33
3.5.1	MSCON0 (0x1B)	34
3.5.2	PCON (0x8E)	35
3.5.3	LVDCON (0x110)	36
3.5.4	LVDTRIM (0x19F)	36
4.	振荡器和系统时钟	37
4.1	内部时钟模式 (HIRC 和 LIRC)	38
4.2	外部时钟模式 (EC / LP / XT)	39
4.2.1	EC 模式	39
4.2.2	LP 和 XT 模式	39
4.3	HIRC, LIRC 和 EC 时钟的内部切换	40
4.4	振荡器模块相关寄存器汇总	41
4.4.1	FOSCCAL (0x0D)	42
4.4.2	SOSCPRL (0x1C)	42
4.4.3	SOSCPRH (0x1D)	42
4.4.4	OSCCON (0x8F)	43
4.4.5	MSCON0 (0x1B)	44
5.	低功耗模式	45
5.1	SLEEP 睡眠模式	45
5.1.1	进入 SLEEP	45
5.1.2	从 SLEEP 中唤醒	46
5.2	PROM 低功耗模式	46
5.2.1	MSCON0 (0x1B)	47
6.	中断 (INTERRUPTS)	48
6.1	PA4-INT 和 PORTA 端口变化中断	49

6.2	中断相关寄存器汇总.....	50
6.2.1	INTCON (0x0B, 0x8B, 0x10B, 0x18B)	51
6.2.2	PIE1 (0x8C)	52
6.2.3	PIR1 (0x0C).....	53
6.2.4	OPTION (0x81).....	54
6.2.5	TRISA (0x85).....	55
6.2.6	IOCA (0x96).....	55
7.	定时器 (TIMERS)	56
7.1	看门狗定时器 (Watch Dog Timer, WDT).....	57
7.1.1	WDT 的设置和使用	58
7.1.2	在 Timer0 和 WDT 之间切换分频电路	58
7.2	定时器 0 (TIMER0).....	59
7.3	定时器 1 (TIMER1).....	60
7.3.1	Timer1 寄存器的读/写操作	60
7.4	定时器 2 (TIMER2).....	61
7.4.1	Timer2 寄存器的读/写操作	62
7.5	定时器相关寄存器汇总	63
7.5.1	WDTCON (0x18)	64
7.5.2	OPTION (0x81).....	65
7.5.3	TMR0 (0x01).....	66
7.5.4	T0CON0 (0x1F).....	66
7.5.5	PR1L (0x116)	67
7.5.6	PR1H (0x117).....	67
7.5.7	TMR1L (0x118).....	67
7.5.8	TMR1H (0x119).....	67
7.5.9	T1CON0 (0x11A).....	68
7.5.10	PR2L (0x91)	69
7.5.11	PR2H (0x92).....	69
7.5.12	TMR2L (0x11).....	69
7.5.13	TMR2H (0x13)	69
7.5.14	T2CON0 (0x12)	70
7.5.15	T2CON1 (0x9E).....	71

7.5.16	MSCON0 (0x1B).....	72
8.	PWM.....	73
8.1	时钟源.....	74
8.2	周期 (Period)	74
8.3	占空比 (Duty Cycle).....	74
8.4	死区 (Deadband) 时间.....	74
8.5	故障刹车 (Fault-Break) 功能.....	75
8.6	周期和占空比寄存器的更新.....	75
8.7	PWM 输出	76
8.8	(P1C, P1D) 和 (P1B, P1C) 的第 2 功能输出.....	77
8.9	PWM 相关寄存器汇总	78
8.9.1	P1ADTL (0x0E)	79
8.9.2	P1ADTH (0x14)	79
8.9.3	P1BDTL (0x0F).....	79
8.9.4	P1BDTH (0x15)	79
8.9.5	P1CDTL (0x10).....	80
8.9.6	P1CDTH (0x1A).....	80
8.9.7	P1DDTL (0x08).....	80
8.9.8	P1DDTH (0x09).....	80
8.9.9	TMR2L (0x11).....	81
8.9.10	TMR2H (0x13).....	81
8.9.11	PR2L (0x91)	81
8.9.12	PR2H (0x92).....	81
8.9.13	T2CON0 (0x12)	82
8.9.14	T2CON1 (0x9E).....	83
8.9.15	P1CON (0x16)	83
8.9.16	P1BR0 (0x17)	84
8.9.17	P1BR1 (0x19).....	85
8.9.18	P1AUX (0x1E)	86
8.9.19	P1OE (0x90).....	87
8.9.20	P1OE2 (0x11B)	88
8.9.21	P1POL (0x99).....	89

8.9.22	P1POL2 (0x109).....	90
8.9.23	ADCON2 (0x115)	91
8.9.24	ADDLY/LEBPRL (0x188)	91
8.9.25	LEBCON (0x185)	92
9.	数据 EEPROM (DROM).....	93
9.1	写 DROM.....	93
9.2	读 DROM.....	94
9.3	自动擦除功能.....	94
9.4	DROM 相关寄存器汇总	95
9.4.1	EEDAT (0x9A).....	95
9.4.2	EEADR (0x9B).....	95
9.4.3	EECON1 (0x9C).....	96
9.4.4	EECON2 (0x9D).....	96
10.	12-bit 模/数转换器 (ANALOG TO DIGITAL CONVERTER, ADC).....	97
10.1	ADC 配置.....	98
10.1.1	ADC 触发和延时配置.....	99
10.1.2	ADC 中止转换.....	100
10.1.3	中断.....	100
10.2	ADC 采样保持时间	101
10.3	ADC 最短采样时间	102
10.4	ADC 转换步骤示例	102
10.5	ADC 相关寄存器汇总	104
10.5.1	ANSEL0 (0x11E).....	104
10.5.2	ADRESL (0x111).....	104
10.5.3	ADRESH (0x112)	105
10.5.4	ADCON0 (0x113)	105
10.5.5	ADCON1 (0x114)	106
10.5.6	ADCON2 (0x115)	107
10.5.7	ADCON3 (0x186)	108
10.5.8	ADCMPLH (0x187).....	108
10.5.9	ADDLY/LEBPRL (0x188)	109
10.5.10	LEBCON (0x185)	109

11. 存储区读/写保护	110
12. 指令集 (INSTRUCTION SET)	111
13. 特殊功能寄存器 (SPECIAL FUNCTION REGISTERS, SFR)	113
13.1 初始化配置寄存器	113
13.2 用户寄存器	115
13.3 STATUS 寄存器 (0x03, 0x83, 0x103, 0x183)	120
13.4 PCL 和 PCLATH	121
14. 电气特性	122
14.1 极限参数	122
14.2 工作特性	122
14.3 POR, LVR, LVD	123
14.4 I/O 端口电路	124
14.5 工作电流 (I_{DD})	124
14.6 内部振荡器	125
14.7 ADC (12 bit) 和 ADC V_{REF}	126
14.8 Program 和 Data EEPROM	127
14.9 EMC 特性	127
15. 特性图	128
16. 封装信息	134
17. 附录：寄存器类型	143
联系信息	144

1. 结构框图和引脚

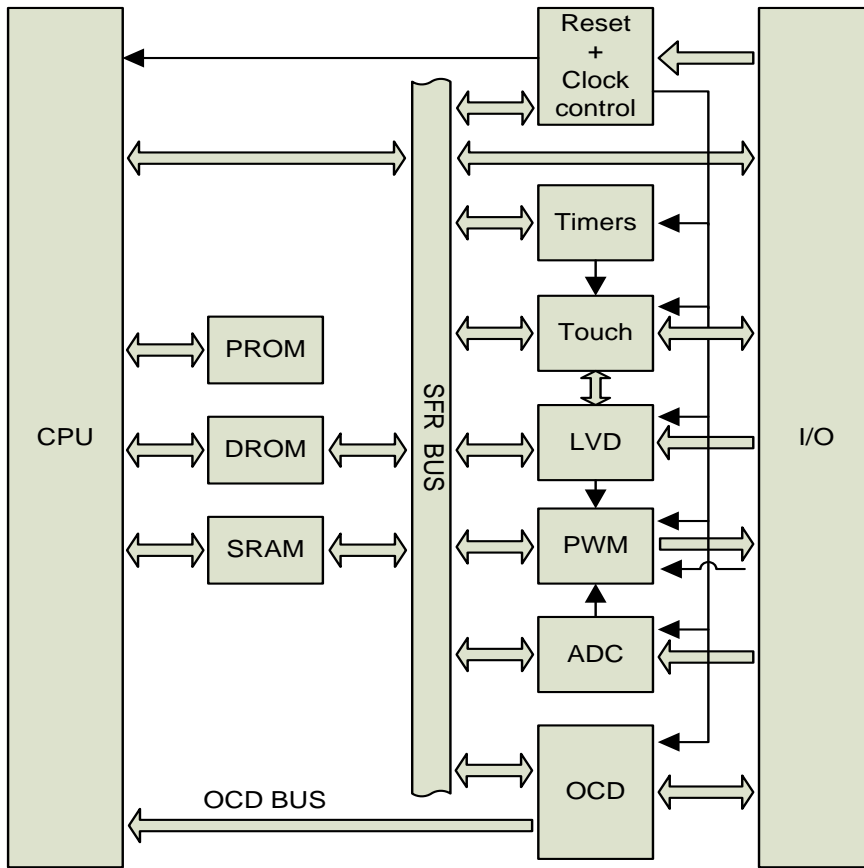


图 1-1 系统结构框图

标准缩写列表如下：

缩写	描述
CPU	Central Processing Unit
SFR	Special Function Registers
SRAM	Static Random Access Memory
DROM	Data EEPROM
PROM	Program EEPROM
Timers	WDT, Timer0, Timer1, Timer2
PWM	Pulse Width Modulator
ADC	Analog to Digital Converter
LVD	Low Voltage Detect / comparator
OCD	On Chip Debug
I/O	Input / Output

1.1 引脚图

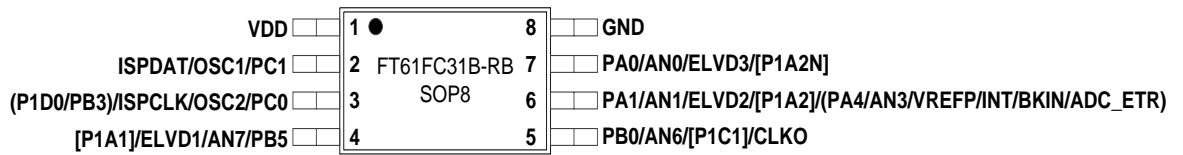


图 1-2 SOP8^{1 2}

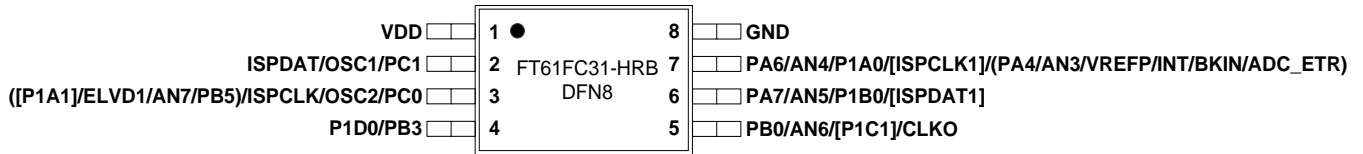


图 1-3 DFN8^{2 3}

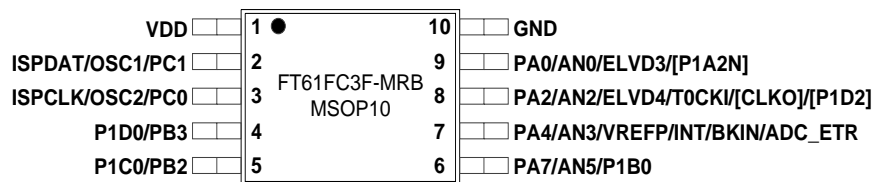


图 1-4 MSOP10²

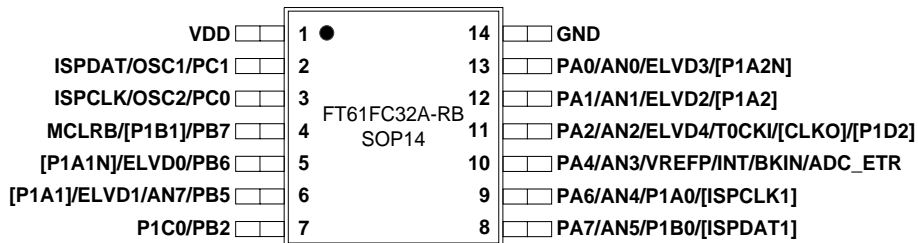


图 1-5 SOP14²

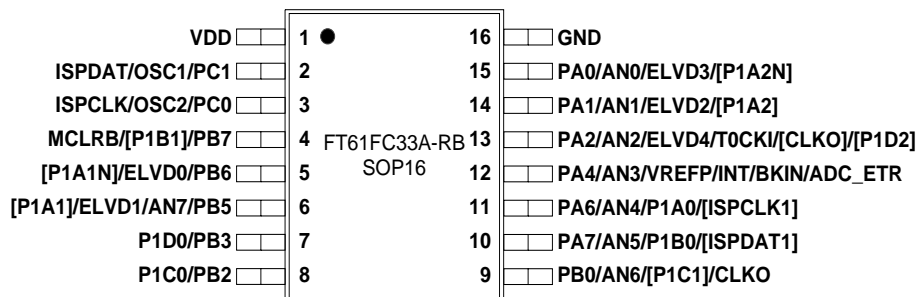


图 1-6 SOP16²

¹ SOP8: PB3 和 PC0 共同打线到 pin-3, PA1 和 PA4 共同打线到 pin-6。如果要将 PB3 和 PC0 同时设置为输出, 则需满足 PORTB3 = PORTC0, 另外上拉/下拉的设置也不能与输出值相反, PA1 和 PA4 同理。此外, 因 PC0 (ISPCLK) 为烧录调试时钟脚, 而 PB3 和 PC0 打线在一起, 因此在芯片复位后的 20ms 内, 禁止将 PB3 设置成输出, 以免影响烧录调试功能。

² 对于 ≤16-pin 封装品, 封装时已将 PA3 和 PA5 打线到 GND, 因此禁止将其设置成输出高或使能上拉。

³ DFN8: 底部裸露的焊垫与 GND 连在一起。PB5 和 PC0 共同打线到 pin-3, PA4 和 PA6 共同打线到 pin-7。如果要将 PB5 和 PC0 同时设置为输出, 则需满足 PORTB5 = PORTC0, 另外上拉/下拉的设置也不能与输出值相反, PA4 和 PA6 同理。此外, 因 PC0 (ISPCLK) 为烧录调试时钟脚, 而 PB5 和 PC0 打线在一起, 因此在芯片复位后的 20ms 内, 禁止将 PB5 设置成输出, 以免影响烧录调试功能。

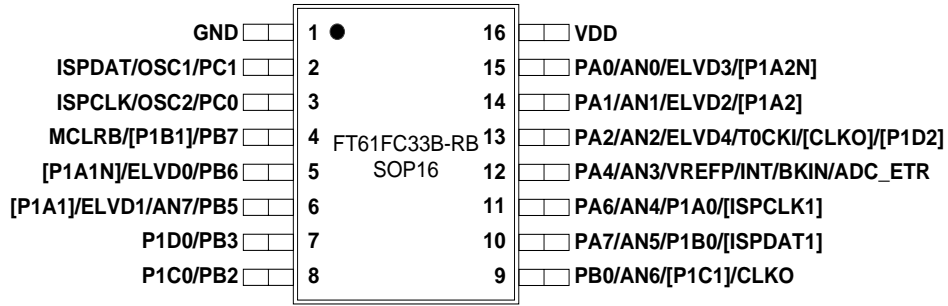


图 1-7 SOP16²

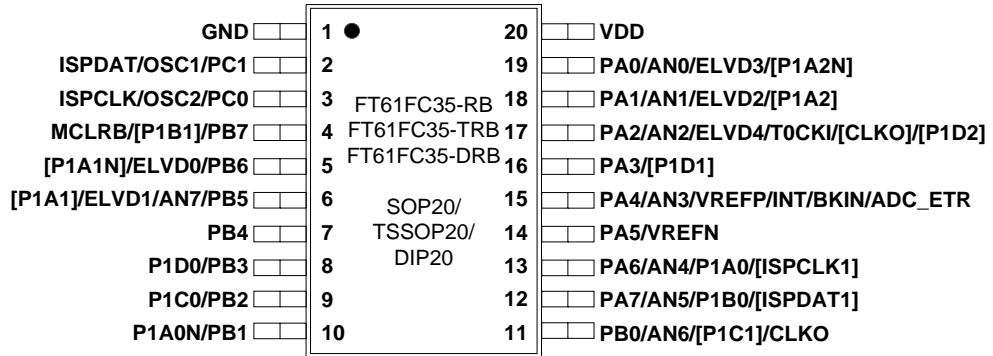


图 1-8 SOP20 / TSSOP20 / DIP20

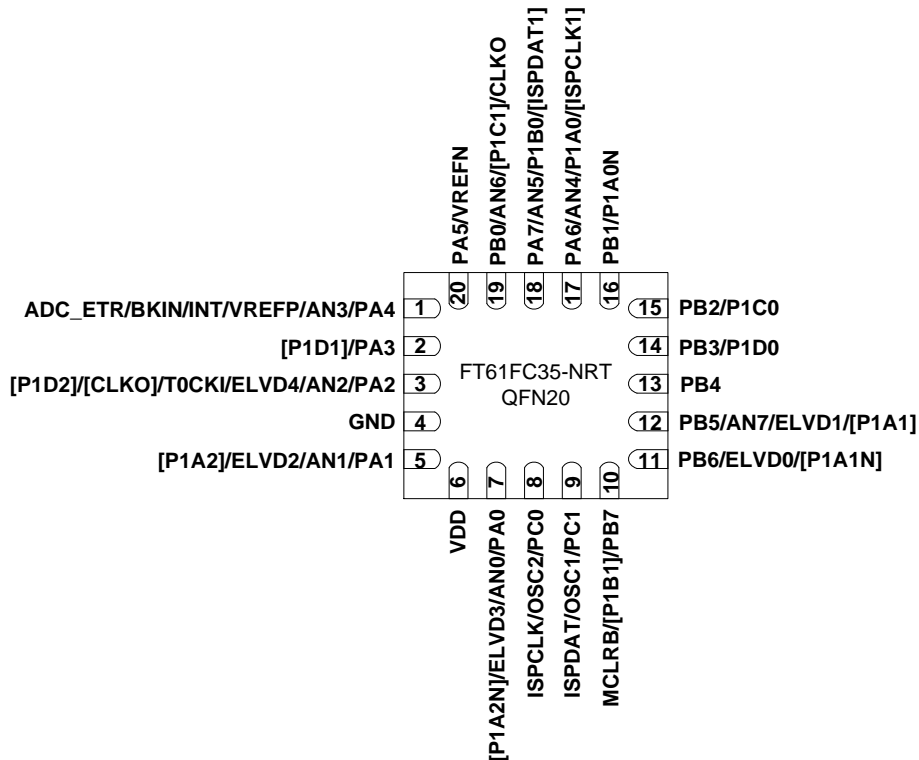


图 1-9 QFN20⁴

⁴ QFN20: 底部裸露的焊垫与 GND 连在一起。

1.2 引脚描述---按功能分类

功能	描述	引脚名	对应 GPIO	8 pins	DFN8 pins	10 pins	14 pins	16(A) pins	16(B) pins	18 pins	20 pins	QFN20 pins
电源		VDD		1	1	1	1	1	16	14	20	6
		GND		8	8	10	14	16	1	5	1	4
GPIO	上拉/下拉, 开漏, 数字输入, 数字输出	PC1		2	2	2	2	2	2	16	2	9
		PC0		(3) ¹	(3) ³	3	3	3	3	15	3	8
		PB7					4	4	4	17	4	10
		PB6					5	5	5	18	5	11
		PB5		4	(3) ³		6	6	6	1	6	12
		PB4								2	7	13
		PB3		(3) ¹	4	4		7	7	3	8	14
		PB2				5	7	8	8	6	9	15
		PB1								4	10	16
		PB0		5	5			9	9		11	19
		PA7			6	6	8	10	10	7	12	18
		PA6			(7) ³		9	11	11	8	13	17
		PA5									14	20
		PA4		(6) ¹	(7) ³	7	10	12	12	9	15	1
		PA3								10	16	2
		PA2				8	11	13	13	11	17	3
PA1		(6) ¹			12	14	14	12	18	5		
PA0		7		9	13	15	15	13	19	7		
LVD	输入	ELVD0	PB6				5	5	5	18	5	11
		ELVD1	PB5	4	(3) ³		6	6	6	1	6	12
		ELVD2	PA1	(6) ¹			12	14	14	12	18	5
		ELVD3	PA0	7		9	13	15	15	13	19	7
		ELVD4	PA2			8	11	13	13	11	17	3
时钟	输出	CLKO	PB0	5	5			9	9		11	19
		[CLKO]	PA2			8	11	13	13	11	17	3
	Timer0 时钟	TOCKI	PA2			8	11	13	13	11	17	3
	OSC +	OSC1	PC1	2	2	2	2	2	2	16	2	9
	OSC -	OSC2	PC0	(3) ¹	(3) ³	3	3	3	3	15	3	8
ISP 调试	ISP-Data	ISPDAT	PC1	2	2	2	2	2	2	16	2	9
	ISP-CLK	ISPCLK	PC0	(3) ¹	(3) ³	3	3	3	3	15	3	8
	ISP-Data1	[ISPDAT1]	PA7		6		8	10	10	7	12	18
	ISP-CLK1	[ISPCLK1]	PA6		(7) ³		9	11	11	8	13	17
外部复位	上拉	/MCLR	PB7				4	4	4	17	4	10
PA4 边沿中断		PA4-INT	PA4	(6) ¹	(7) ³	7	10	12	12	9	15	1
PORTA 端口变化	输入	PA7			6	6	8	10	10	7	12	18
		PA6			(7) ³		9	11	11	8	13	17

功能	描述	引脚名	对应 GPIO	8 pins	DFN8 pins	10 pins	14 pins	16(A) pins	16(B) pins	18 pins	20 pins	QFN20 pins
中断		PA5									14	20
		PA4		(6) ¹	(7) ³	7	10	12	12	9	15	1
		PA3								10	16	2
		PA2				8	11	13	13	11	17	3
		PA1		(6) ¹			12	14	14	12	18	5
		PA0		7		9	13	15	15	13	19	7
ADC	输入	AN7	PB5	4	(3) ³		6	6	6	1	6	12
		AN6	PB0	5	5			9	9		11	19
		AN5	PA7		6	6	8	10	10	7	12	18
		AN4	PA6		(7) ³		9	11	11	8	13	17
		AN3	PA4	(6) ¹	(7) ³	7	10	12	12	9	15	1
		AN2	PA2			8	11	13	13	11	17	3
		AN1	PA1	(6) ¹			12	14	14	12	18	5
	AN0	PA0	7		9	13	15	15	13	19	7	
	触发	ADC_ETR	PA4		(7) ³	7	10	12	12	9	15	1
	V _{REF-}	VREFN	PA5								14	20
V _{REF+}	VREFP	PA4	(6) ¹	(7) ³	7	10	12	12	9	15	1	
PWM1 (死区)		P1A0	PA6		(7) ³		9	11	11	8	13	17
		[P1A1]	PB5	4	(3) ³		6	6	6	1	6	12
		[P1A2]	PA1	(6) ¹			12	14	14	12	18	5
	/PWM1	P1A0N	PB1							4	10	16
	/PWM1	[P1A1N]	PB6				5	5	5	18	5	11
	/PWM1	[P1A2N]	PA0	7		9	13	15	15	13	19	7
PWM2		P1B0	PA7		6	6	8	10	10	7	12	18
		[P1B1]	PB7				4	4	4	17	4	10
PWM3		P1C0	PB2			5	7	8	8	6	9	15
		[P1C1]	PB0	5	5			9	9		11	19
PWM4		P1D0	PB3	(3) ¹	4	4		7	7	3	8	14
		[P1D1]	PA3							10	16	2
		[P1D2]	PA2			8	11	13	13	11	17	3
PWM 故障刹车输入		BKIN	PA4	(6) ¹	(7) ³	7	10	12	12	9	15	1

表 1-1 按功能分类的引脚描述

2. I/O 端口

根据不同的封装类型, FT61FC3x 系列芯片最多有 18 个 I/O 引脚, 共分为 3 组: PORTA (8)、PORTB (8) 和 PORTC (2)。表 2-1 列出了所有 I/O 引脚的功能。

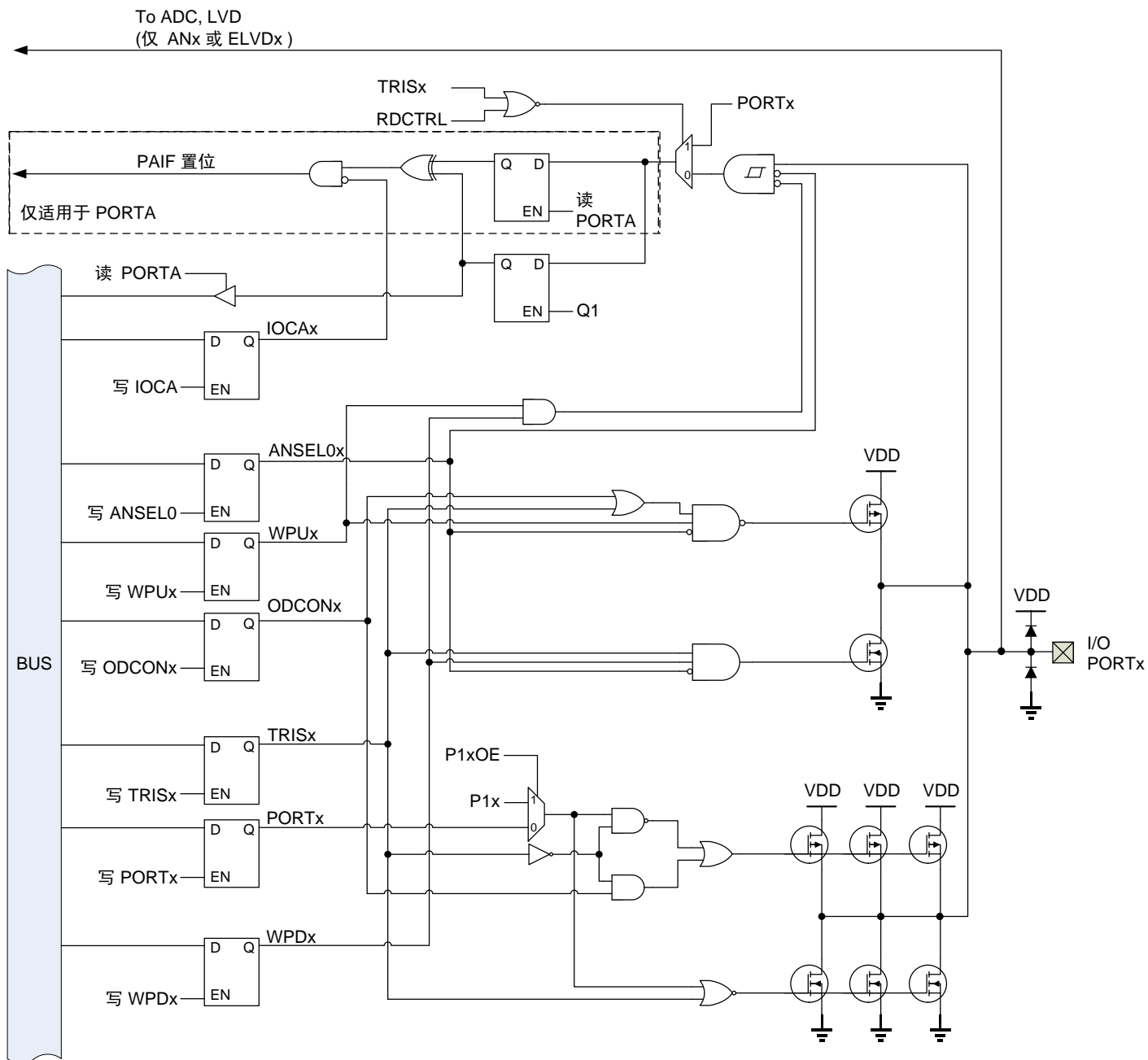


图 2-1 PORT 端口结构框图

所有 I/O 引脚均具有以下功能：

- 数字输出
- 数字输入
- 开漏
- 弱上拉
- 弱下拉

此外，部分 I/O 还有以下特殊功能：

1. 烧录调试引脚 (ISP-Data, ISP-CLK, ISP-Data1, ISP-CLK1)，硬件内部连接，不需要设置。
2. 通过 IDE 界面选择，且在芯片初始化配置时加载的功能 (表 2-3)：
 - 外部时钟/晶振输入 (OSC1, OSC2)
 - 系统外部复位 (/MCLR B)
 - 内部时钟输出
3. 通过指令对相应 I/O 引脚进行配置的其他功能，可分为 3 类：
 - a. 数字输出
 - PWM
 - b. 数字输入
 - PWM 故障刹车
 - 外部边沿中断 (INT)
 - GPIO 端口变化中断
 - ADC 触发 (ADC_ETR)
 - Timer0 时钟输入
 - c. 模拟输入
 - LVD / BOR
 - ADC
 - V_{REF+}
 - V_{REF-}

引脚名	ISP 调试	时钟	ADC	中断	LVD	PWM	数字 I/O 上拉/下拉 开漏	源电流 (mA)	灌电流 (mA)
PA0			AN0	√	ELVD3	PWM 1N	√	18	55
PA1			AN1	√	ELVD2	PWM 1	√	18	55
PA2		输出	AN2	√		PWM 4	√	14	49
PA3				√		PWM 4	√	18	55
PA4			AN3 (V_{REF+})	√ + INT		(BKIN)	√	18	55
PA5			(V_{REF-})	√			√	18	55
PA6	CLK1		AN4	√		PWM 1	√	18	55
PA7	DATA1		AN5	√		PWM 2	√	18	55
PB0		输出	AN6			PWM 3	√	18	55
PB1						PWM 1N	√	18	55
PB2						PWM 3	√	3, 5, 14	35, 49
PB3						PWM 4	√	3, 5, 14	35, 49
PB4							√	3, 5, 14	35, 49
PB5			AN7		ELVD1	PWM 1	√	3, 5, 14	35, 49
PB6					ELVD0	PWM 1N	√	3, 5, 14	35, 49
PB7				/MCLR B		PWM 2	√	3, 5, 14	35, 49
PC0	CLK	OSC-					√	3, 5, 14	35, 49
PC1	DATA	OSC+					√	3, 5, 14	35, 49
注			Trigger = PA4					$V_{DD}=5, V_{DS}=0.5$	

表 2-1 I/O 端口功能

注： PC0-1 和 PB2-7 支持 3 档可配置源电流驱动能力 (参阅 “PSRCBx” 和 “PSRCC”)，和 2 档可配置灌电流驱动能力 (参阅 “PSINKx”)。

2.1 I/O 配置

每个 PORT 端口，均需根据其相应功能配置以下 4 个模块：

- 弱上拉
- 弱下拉
- 数字输入
- 数字输出

功能	数字输入	上拉/下拉	数字输出	设置
ISP-DATA	On	Off	On	(硬件内置, 忽略指令)
ISP-CLK	On	Off	Off	(硬件内置, 忽略指令)
/MCLRB	On	上拉	Off	(初始化配置, 忽略指令)
时钟输出	(忽略)	Off	On	(初始化配置, 忽略指令)
OSC+ (EC)	On	(可选)	Off	(初始化配置, 忽略指令)
OSC+ / OSC- (LP, XT)	Off	Off	Off	(初始化配置, 忽略指令)
ADC	Off	Off	Off	TRISx = 1; ANSEL0x = 1
LVD	Off ⁽⁴⁾	Off	Off	TRISx = 1; ANSEL0x = 1 (除 PB6 外)
V _{REF+} / V _{REF-}	Off	Off	Off	TRISx = 1
Timer0 时钟	On	(可选)	Off	TRISx = 1
ADC 触发	On	(可选)	Off	TRISx = 1
端口变化中断	On	(可选)	Off	TRISx = 1
PA4-INT	On	(可选)	Off	TRISx = 1
BKIN	On	(可选)	Off	TRISx = 1
数字输入	On	(可选)	Off	TRISx = 1
PWM	On	Off	On	TRISx = 0
数字输出	On	Off	On	TRISx = 0

表 2-2 I/O 配置标志和用户寄存器

注：

1. TRISx = 0：“数字输出”使能，“上拉/下拉”自动关闭 (忽略 WPDx, WPUx)。
2. ANSEL0x = 1：“上拉”、“下拉”、“数字输入”自动关闭 (忽略 WPDx, WPUx)。
3. 可关闭“数字输入”的唯一指令为“ANSEL0x = 1”。
4. 将 PORT 端口设置为 LVD 输入时，其“数字输入”、“上拉”和“下拉”功能被自动关闭。当 LVD 输入需要在不同的通道之间切换使用时，通过设置“ANSEL0x = 1”可关闭当前未被选择通道的“数字输入”，但 PB6 无 ANSEL0x 控制，无法关闭“数字输入”，因此不应仅在部分时间作为 LVD 输入。
5. “/PAPU = 1”关闭所有 PAX 端口的“弱上拉”功能。PBx 和 PCx 没有此类控制位。
6. /MCLR 使能：PB7 的弱上拉功能自动使能 (忽略 WPUB[7])；读 PORTB[7] 的值为“0”。
7. 对 PORTx 数据输出寄存器进行写操作，I/O 端口将输出相应的逻辑电平。每组多达 8 个 I/O 的数据寄存器共用相同的地址，写操作实际执行‘读-修改-写’的过程，即先读取该组 PORTx 端口锁存器值 (输出或输入)，然后修改，再写回 PORTx 数据寄存器。
8. 数字输出和数字输入功能可以共存，有些应用需要同时使能数字输出和数字输入。
9. 当 TRISx = 0 时，通过 IDE 界面可选择读取 PORTx 输出或输入锁存器的值。

10. 完全复位或系统复位时，PORTx 寄存器不会复位，但 TRISx 将被重置为“1”，从而关闭输出。

PA4-INT 和 PORTA 端口变化中断的设置，请参阅 [章节 6](#) “中断”。

2.2 I/O 端口相关寄存器汇总

名称	功能	默认
RDCTRL	当 TRISx = 0 时，读 PORTx 寄存器的返回值 <ul style="list-style-type: none"> 输入锁存器 输出锁存器 	输出锁存器
MCLRE	外部 I/O 复位	关闭
FOSC	<ul style="list-style-type: none"> LP: PC1 (+) 和 PC0 (-) 接外部低速晶振 XT: PC1 (+) 和 PC0 (-) 接外部高速晶振 EC: PC1 (+) 接外部时钟输入，PC0 为 I/O INTOSC: PB0 或 PA2 输出“指令时钟”，PC0 和 PC1 为 I/O INTOSCIO: PC0 和 PC1 为 I/O 	INTOSCIO

表 2-3 I/O 相关初始化配置寄存器

名称	地址	bit 7	bit 6	bit 5	bit 4	bit 3	bit 2	bit 1	bit 0	复位值
ANSEL0	11E	ANSEL0[7:0]								0000 0000
TRISA	85	PORTA 方向控制								1111 1111
TRISB	86	PORTB 方向控制								1111 1111
TRISC	87	-	-	-	-	-	-	PORTC 方向控制		---- --11
PORTA	05	PORTA 数据寄存器								xxxx xxxx
PORTB	06	PORTB 数据寄存器								xxxx xxxx
PORTC	07	-	-	-	-	-	-	PORTC 数据寄存器		---- --xx
WPUA	95	PORTA 弱上拉								1111 1111
WPUB	10D	PORTB 弱上拉								0000 0000
WPUC	93	-	-	-	-	-	-	PORTC 弱上拉		---- --00
WPDA	89	PORTA 弱下拉								0000 0000
WPDB	10E	PORTB 弱下拉								0000 0000
WPDC	8D	-	-	-	-	-	-	PORTC 弱下拉		---- --00
ODCONA	105	PORTA 开漏输出								0000 0000
ODCONB	106	PORTB 开漏输出								0000 0000
ODCONC	107	-	-	-	-	-	-	PORTC 开漏输出		---- --00
PSRCB1	88	PB5, PB4, PB3, PB2 源电流设置								1111 1111
PSRCB2	10C	-	-	-	-	PB7, PB6 源电流设置				---- 1111
PSRCC	94	-	-	-	-	PC1, PC0 源电流设置				---- 1111
PSINKB	10F	PORTB 灌电流						-	-	0000 00--
PSINKC	9F	-	-	-	-	-	-	PORTC 灌电流		---- --00
IOCA	96	PORTA 端口变化中断设置								0000 0000
OPTION	81	/PAPU	INTEDG	T0CS	T0SE	PSA	PS[2:0]		1111 1111	

表 2-4 I/O 相关用户寄存器地址和复位值

2.2.1 ANSEL0 (0x11E)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	ANSEL0[7:0]							
Type	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit	Name	Function
7:0	ANSEL0	AN[7:0] 引脚功能: 1 = 模拟输入 0 = 数字 I/O

2.2.2 TRISA (0x85)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	TRISA[7:0]							
Type	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
Reset	1	1	1	1	1	1	1	1

Bit	Name	Function
7:0	TRISA	PORTA[7:0] 方向控制: 1 = 输入 0 = 输出

2.2.3 TRISB (0x86)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	TRISB[7:0]							
Type	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
Reset	1	1	1	1	1	1	1	1

Bit	Name	Function
7:0	TRISB	PORTB[7:0] 方向控制: 1 = 输入 0 = 输出

2.2.4 TRISC (0x87)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	-	-	-	-	-	-	TRISC[1:0]	
Type	RO	RO	RO	RO	RO	RO	RW	RW
Reset	0	0	0	0	0	0	1	1

Bit	Name	Function
7:2	N/A	保留位
1:0	TRISC	PORTC[1:0] 方向控制: 1 = 输入 0 = 输出

2.2.5 PORTA (0x05)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	PORTA[7:0]							
Type	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
Reset	x	x	x	x	x	x	x	x

Bit	Name	Function
7:0	PORTA	PORTA 数据寄存器

2.2.6 PORTB (0x06)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	PORTB[7:0]							
Type	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
Reset	x	x	x	x	x	x	x	x

Bit	Name	Function
7:0	PORTB	PORTB 数据寄存器

2.2.7 PORTC (0x07)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	-	-	-	-	-	-	PORTC[1:0]	
Type	RO	RO	RO	RO	RO	RO	RW	RW
Reset	0	0	0	0	0	0	x	x

Bit	Name	Function
7:2	N/A	保留位
1:0	PORTC	PORTC 数据寄存器

2.2.8 OPTION (0x81)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	/PAPU	INTEDG	T0CS	T0SE	PSA	PS[2:0]		
Type	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
Reset	1	1	1	1	1	1	1	1

Bit	Name	Function				
7	/PAPU	PORTA 弱上拉: 1 = 关闭所有 PORTA 上拉功能 0 = 上拉由 WPUA 控制				
6	INTEDG	INT(PA4)中断沿: 1 = 上升沿 0 = 下降沿				
5	T0CS	Timer0 输入源: 1 = PA2/T0CKI (计数器) 0 = T0CKSRC (定时器)				
4	T0SE	Timer0 计数器触发沿: 1 = 下降沿 0 = 上升沿				
3	PSA	分频电路分配位: 1 = 分配给 WDT 后分频器 0 = 分配给 Timer0 预分频器				
2:0	PS[2:0]		WDT 后分频比		Timer0 预分频比	
		000		1		2
		001		2		4
		010		4		8
		011	(PSA=1)	8	(PSA=0)	16
		100		16		32
		101		32		64
		110		64		128
		111		128		256
xxx	(PSA =0)	1	(PSA =1)	1		

2.2.9 WPUA (0x95)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	WPUA[7:0]							
Type	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
Reset	1	1	1	1	1	1	1	1

Bit	Name	Function
7:0	WPUA	PORTA[7:0] 弱上拉: 1 = 使能 0 = 关闭

2.2.10 WPUB (0x10D)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	WPUB[7:0]							
Type	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit	Name	Function
7:0	WPUB	PORTB[7:0] 弱上拉: 1 = 使能 0 = 关闭

2.2.11 WPUC (0x93)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	-	-	-	-	-	-	WPUC[1:0]	
Type	RO	RO	RO	RO	RO	RO	RW	RW
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit	Name	Function
7:2	N/A	保留位
1:0	WPUC	PORTC[1:0] 弱上拉: 1 = 使能 0 = 关闭

2.2.12 WPDA (0x89)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	WPDA[7:0]							
Type	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit	Name	Function
7:0	WPDA	PORTA[7:0] 弱下拉: 1 = 使能 0 = 关闭

2.2.13 WPDB (0x10E)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	WPDB[7:0]							
Type	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit	Name	Function
7:0	WPDB	PORTB[7:0] 弱下拉: 1 = 使能 0 = 关闭

2.2.14 WPDC (0x8D)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	-	-	-	-	-	-	WPDC[1:0]	
Type	RO	RO	RO	RO	RO	RO	RW	RW
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit	Name	Function
7:2	N/A	保留位
1:0	WPDC	PORTC[1:0] 弱下拉: 1 = 使能 0 = 关闭

2.2.15 ODCONA (0x105)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	ODCONA[7:0]							
Type	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit	Name	Function
7:0	ODCONA	PORTA[7:0] 开漏输出： 1 = 使能 0 = 关闭

2.2.16 ODCONB (0x106)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	ODCONB[7:0]							
Type	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit	Name	Function
7:0	ODCONB	PORTB[7:0] 开漏输出： 1 = 使能 0 = 关闭

2.2.17 ODCONC (0x107)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	-	-	-	-	-	-	ODCONC[1:0]	
Type	RO	RO	RO	RO	RO	RO	RW	RW
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit	Name	Function
7:2	N/A	保留位
1:0	ODCONC	PORTC[1:0] 开漏输出： 1 = 使能 0 = 关闭

2.2.18 PSRCB1 (0x88)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	PSRCB1[7:0]							
Type	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
Reset	1	1	1	1	1	1	1	1

Bit	Name	Function
7:6	PSRCB1[7:6]	PB5 源电流: 00 = 3 mA 01 / 10 = 5 mA 11 = 14 mA
5:4	PSRCB1[5:4]	PB4 源电流 (同上)
3:2	PSRCB1[3:2]	PB3 源电流 (同上)
1:0	PSRCB1[1:0]	PB2 源电流 (同上)

2.2.19 PSRCB2 (0x10C)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	-	-	-	-	PSRCB2[3:0]			
Type	RO	RO	RO	RO	RW	RW	RW	RW
Reset	0	0	0	0	1	1	1	1

Bit	Name	Function
7:4	N/A	保留位
3:2	PSRCB2[3:2]	PB7 源电流: 00 = 3 mA 01 / 10 = 5 mA 11 = 14 mA
1:0	PSRCB2[1:0]	PB6 源电流 (同上)

2.2.20 PSRCC (0x94)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	-	-	-	-	PSRCC[3:0]			
Type	RO	RO	RO	RO	RW	RW	RW	RW
Reset	0	0	0	0	1	1	1	1

Bit	Name	Function
7:4	N/A	保留位
3:2	PSRCC[3:2]	PC1 源电流: 00 = 3 mA 01 / 10 = 5 mA 11 = 14 mA
1:0	PSRCC[1:0]	PC0 源电流 (同上)

2.2.21 PSINKB (0x10F)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	PSINKB[7:2]						-	-
Type	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RO	RO
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit	Name	Function
7	PSINKB[7]	PB7 灌电流: 1 = 49 mA 0 = 35 mA
6	PSINKB[6]	PB6 灌电流 (同上)
5	PSINKB[5]	PB5 灌电流 (同上)
4	PSINKB[4]	PB4 灌电流 (同上)
3	PSINKB[3]	PB3 灌电流 (同上)
2	PSINKB[2]	PB2 灌电流 (同上)
1:0	N/A	保留位

2.2.22 PSINKC (0x9F)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	-	-	-	-	-	-	PSINKC[1:0]	
Type	RO	RO	RO	RO	RO	RO	RW	RW
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit	Name	Function
7:2	N/A	保留位
1	PSINKC[1]	PC1 灌电流: 1 = 49 mA 0 = 35 mA
0	PSINKC[0]	PC0 灌电流 (同上)

3. 复位源及低电压检测

3.1 上电复位 (POR)

上电过程，即 V_{DD} 从低于 Power-On-Reset 电压(V_{POR})上升至高于 V_{POR} 的过程。当 CPU 重新上电时， V_{DD} 可能没有完全掉电至 0V。

1. 当 V_{DD} 低于 V_{POR} 时，CPU 处于完全复位状态。
 - a. 所有校准配置寄存器不复位。除 TMR0、PORTx、Z、HC、C、FSR、INDF、ADRESL、ADRESH 和 SRAM 以外(参阅 [章节 13](#) ”特殊功能寄存器”)的其他特殊功能寄存器(Special Function Registers, SFR)均处于复位状态。而不复位的寄存器如 SRAM，将保持其数据直至 V_{DD} 降到 0.6V(典型值)，当 V_{DD} 低于 0.6V 时，其值为不确定值。
 - b. 程序计数器 PC = 0x00，指令寄存器 = “NOP”，堆栈指针 = “TOS” (栈顶)。
2. 当 V_{DD} 上升至 V_{POR} 以上时，芯片开始初始化配置(BOOT)过程。
3. 初始化配置完成后，指令将从 PC = 0x00 地址开始执行。

注：

1. V_{POR} 不可配置。
2. POR 的硬件电路默认为开启状态，当 V_{DD} 电压低于 V_{POR} 时即执行芯片电源复位，而不是仅在上电时执行。

3.1.1 初始化配置时序 (BOOT)

名称	功能	默认
PWRTEB	上电延时定时器，初始化配置完成后额外延时~64ms	关闭
CSUMENB	程序空间校验和的验证功能	关闭

表 3-1 BOOT 初始化配置

以上 2 种初始化配置，均由 IDE 界面设置，不能通过指令修改。初始化配置过程：

1. CPU 空闲等待约 8ms。
2. 从非易失性存储器中加载初始化配置寄存器值，该过程约 24 μ s。这些寄存器值由 IDE 预先设置，不受指令影响。
3. 如果使能上电延时定时器(Power-On-Timer, PWRT)，CPU 将额外空闲等待约 64ms。
4. 如果使能校验和(Checksum, CSUM)，该功能将对整个程序空间进行累加并校验：
 - a. 如果校验失败，CPU 将从空闲等待约 8ms 开始重新启动初始化配置过程。
 - b. 如果校验成功，且没有其他复位条件限制，则 CPU 开始执行指令。

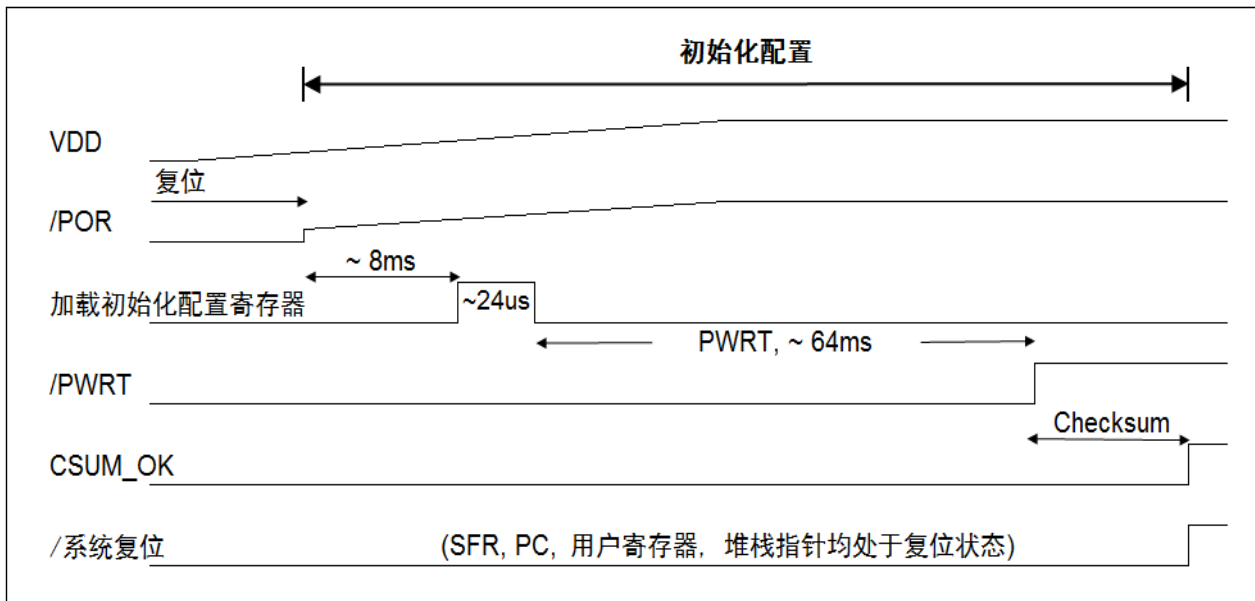


图 3-1 上电时序 (PWRT 和 Checksum 使能)

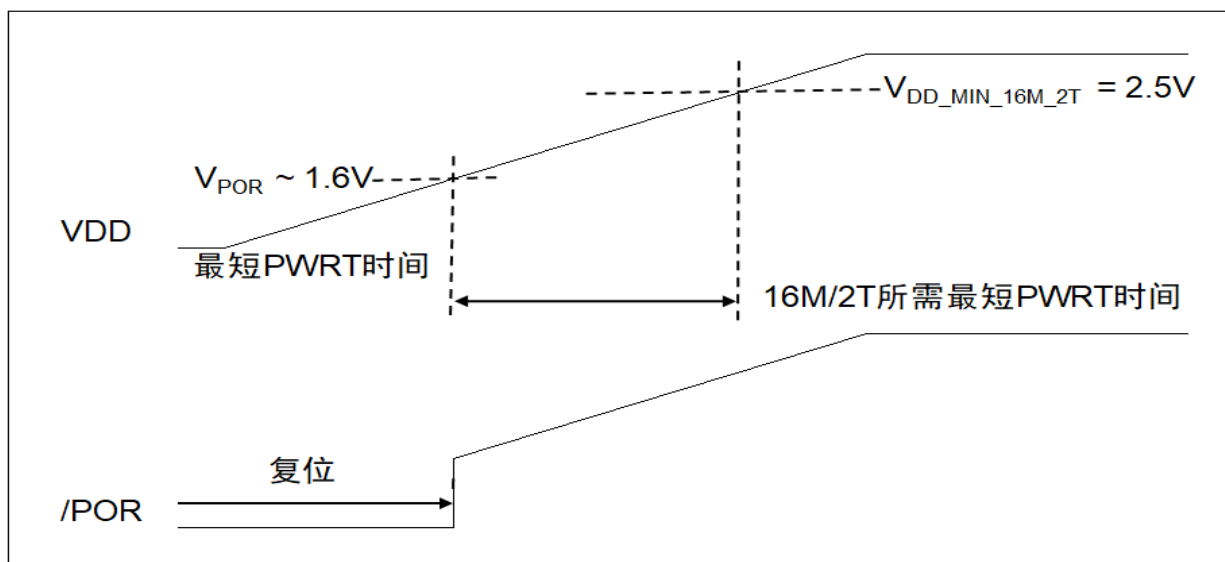


图 3-2 上电过程所需最小 PWRT 时间

为保证 MCU 正常运行:

1. 初始化配置(BOOT)结束时 V_{DD} 必须高于 2.5V。通过使能 PWRT，可使初始化配置时间从约 8ms 增加至约 72ms，从而提高电源系统的稳定时间。
2. 应使能 LVR 且设置 $V_{\text{BOR}} \geq 2.5\text{V}$ 。另外，可通过指令控制 LVR 使能的频率以不时地监测 V_{DD} ，而无需一直使能(参阅“LVREN” “SLVREN”)以降低功耗。

注:

1. V_{DD} 上电过程不可以太慢，另外不建议 V_{DD} 的电容 $C_{\text{VDD}} \geq 22 \mu\text{F}$ 。
2. V_{DD} 电容值以 1 到 $10\mu\text{F}$ 为佳。出于 EFT 性能考虑， $C_{\text{VDD}} < 1\mu\text{F}$ 可能太小。
3. 如果可以接受启动延时，那么建议使能 PWRT 和 CSUM 以提高 CPU 的稳定性。

3.2 系统复位

与 POR 不同，系统复位 (system reset) 并不会完全复位。系统复位时，CPU 是否启动初始化配置过程则取决于复位触发类型及设置。若启动初始化配置则空闲等待约 8ms，然后重新加载初始化配置寄存器值，如果使能 PWRT 将额外延时约 64ms，随后系统正常启动。在系统复位中：

- 除初始化配置寄存器外，POR 过程中被重置的寄存器在系统复位时也会被同样重置。
- 程序计数器 PC = 0x00，指令寄存器 = “NOP”，堆栈指针 = “TOS” (栈顶)。

除仿真调试的 OCD(On-Chip Debugger) 模块外，可触发系统复位的 4 种事件如下：

1. 欠压复位 (LVR / BOR) – 总会启动初始化配置。
2. 非法指令复位 – 如果使能 “IRBTE” 则启动初始化配置。
3. 看门狗定时器 (WDT) – 如果 CPU 处于非 SLEEP 状态且使能 “WDTBTE” 则启动初始化配置。
4. 外部 I/O 复位 (/MCLR) – 如果使能 “MRBTE” 则启动初始化配置。

注： 如果可以接受更长的系统重启时间，则建议使能初始化配置过程(BOOT)以提高系统的稳定性。

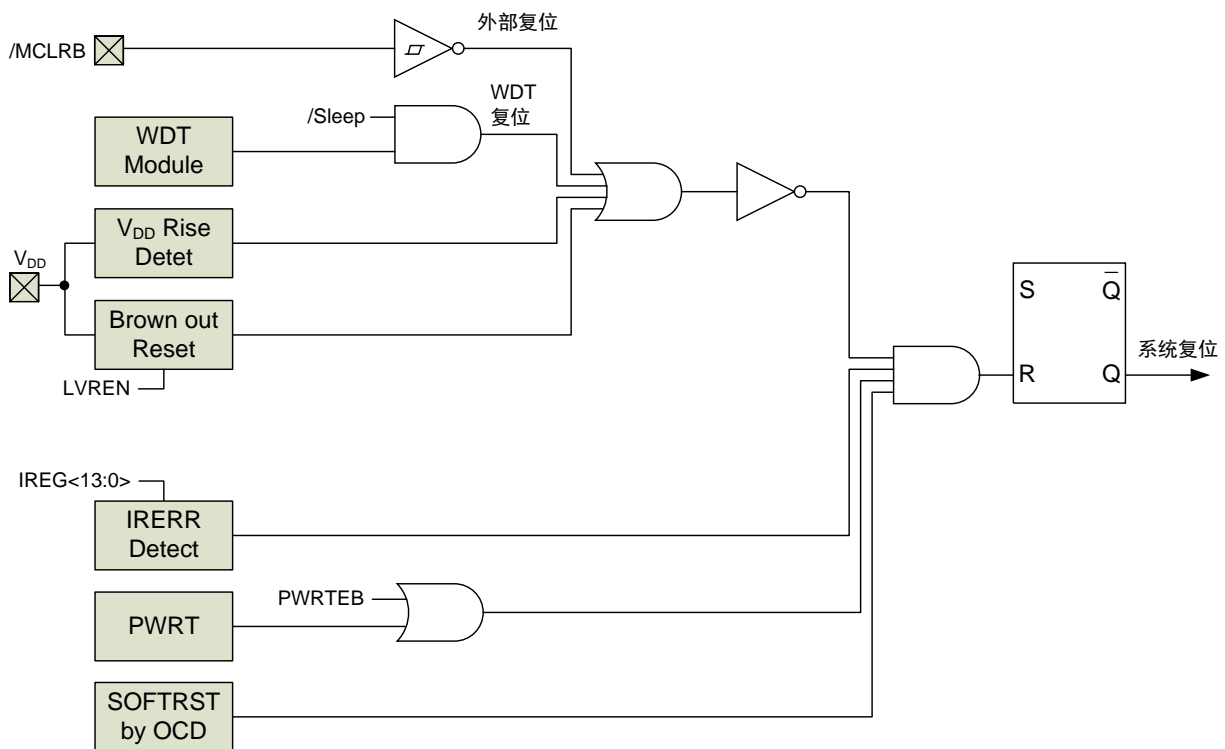


图 3-3 复位电路结构框图

注意：**如果使能了初始化配置过程(BOOT)，且/MCLR 复位发生在 PWRT 的后 32ms 内，MCU 将挂起。**因此使用 /MCLR 功能时，建议关闭 PWRT，或使能 WDT(IDE 界面的初始化配置)来避免故障，否则只能通过 LVR 或 POR 来重启系统，但对于不关机(无电源开关)的系统，或只会偶尔断电(电池供电)的系统，不会产生 LVR 或 POR。

3.2.1 欠压复位 (Brown-Out Reset, LVR / BOR)

当 V_{DD} 值降低并低于预设的欠压值 (V_{BOR}) 超过 T_{BOR} 时间时, 就会出现欠压状态。 T_{BOR} 大概为 3 到 4 个 LIRC 时钟周期 ($\sim 94 - 125\mu s$, 如果未预先启动, LIRC 将自动开启)。当 $V_{DD} \leq V_{BOR}$ 时, CPU 保持系统复位状态, 直至 $V_{DD} > V_{BOR}$ 时 CPU 开始初始化配置过程 (BOOT)。

V_{POR} 值不能配置, 而 V_{BOR} 值可以设置为 2.5、2.8、3.1、3.6、4.1V (参阅“LVRS”, 表 3-3)。

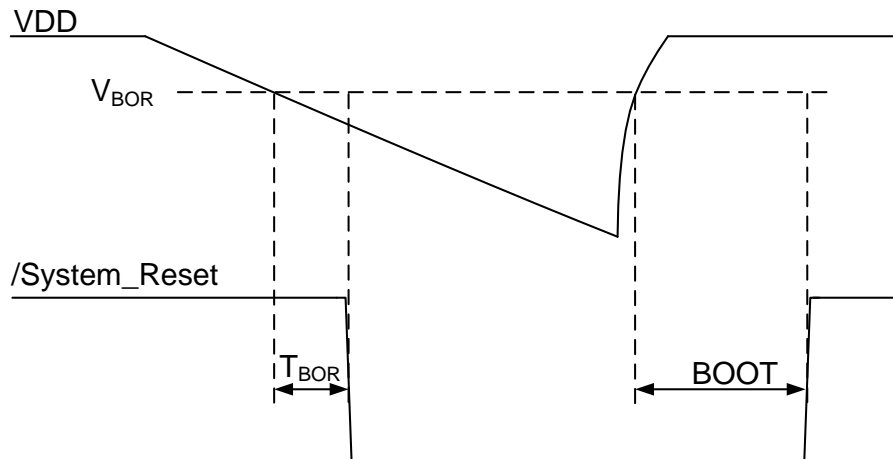


图 3-4 LVR 初始化配置时序图

LVR 可配置成 4 种不同功能(参阅“LVREN”, 表 3-3)。

1. LVR 使能。
2. LVR 关闭。
3. 非 SLEEP 模式下 LVR 使能。
4. 由指令控制使能或关闭 LVR (参阅“SLVREN”)。

注: SLEEP 模式下, 可通过指令关闭 LVR 以降低功耗。但如果系统 V_{DD} 不稳定, CPU 应定时唤醒并使能 LVR 来监测 V_{DD} 。

3.2.2 非法指令复位 (Illegal Instruction Reset)

CPU 获取指令错误的原因有很多, 最常见的为干扰和 V_{DD} 不稳定。

虽然没有专用的复位指令, 但任何蓄意的非法指令都等同于复位指令。出现非法指令时将产生系统复位, 随后是否启动初始化配置则取决于 IDE 设置 (参阅“IRBTE”, 表 3-3)。

3.2.3 看门狗定时器 (Watch Dog Timer, WDT) 复位

SLEEP 模式下, WDT 溢出将导致唤醒。

正常模式 (非 SLEEP 模式)下, WDT 溢出将触发系统复位, 随后是否产生初始化配置则取决于 IDE 设置 (参阅“WDTBTE”, 表 3-3)。WDT 复位可用于复位挂起的 CPU。应在程序中不时地清除 WDT 以避免错误复位。

关于 WDT 的操作和设置等细节, 请参阅 章节 7.1 看门狗定时器 (Watch Dog Timer, WDT)。

3.2.4 外部 I/O 系统复位 /MCLR

如果已相应设置初始化配置寄存器，那么可通过在/MCLR (PB7)脚上施加低电压来使 CPU 复位。
/MCLR 脚通常经过一个电阻弱上拉到 V_{DD} ，而不是直接连到 V_{DD} ，如 图 3-5 所示，建议采用外部 RC 电路以提供故障滤波和过流保护。

/MCLR 系统复位后是否产生初始化配置则取决于 IDE 设置 (参阅“MRBTE”，表 3-3)。

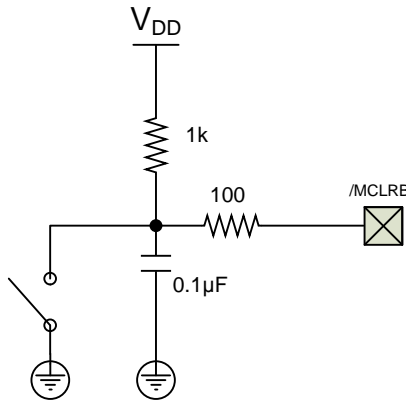


图 3-5 /MCLR 复位电路

3.3 检测上次复位类型

通过 4 个状态标志位 /POR、/BOR、Time Out (/TF)、Power Down (/PF) 的不同组合可以追溯上一次系统复位的类型，但“正常模式下的/MCLR 系统复位”和“非法指令复位”除外。这些状态标志位均需由指令置 1。复位后，相应的标志位将被锁定为“0”。

复位源	/POR	/BOR	/TF	/PF
	PCON[1]	PCON[0]	STATUS[4]	STATUS[3]
	0x8E		0x03, 0x83, 0x103, 0x183	
POR	0	(未知)	1	1
LVR	-	0	1	1
正常模式下(非 SLEEP) WDT 溢出(复位)	-	-	0	-
SLEEP 模式下 WDT 溢出(唤醒)	-	-	0	0
SLEEP 模式下/MCLR 复位	-	-	1	0
正常模式下(非 SLEEP) /MCLR 复位	-	-	-	-
非法指令复位	-	-	-	-
片上调试 (OCD)	-	-	-	-

表 3-2 复位相关状态标志位 (“-” 无变化)

3.4 低电压检测/比较器 (LVD)

LVD 的工作原理与 LVR 类似，但以下几点除外：

- 所有控制位和参数选择位均由用户指令设置，而不是初始化配置时。
- 必须正确设置 I/O: $TRISx = 1$; $ANSEL0x = 1$ (不适用于 PB6，如果 PB6 配置为输入但没有被选择为 LVD 输入，且端口电压不是 V_{DD} 或 GND 时，可能会有数字输入模块的漏电)。
- LVD 事件将置位 LVDW 而不是/BOR。
- 可通过指令配置为中断，且不会触发系统复位。
- 可通过 LVDDEB 使能消抖功能。消抖时间 (T_{LVD}) 为 3 – 4 HIRC 周期，比 T_{BOR} 短得多 (如果未预先启动，HIRC 将自动开启)。
- LVD 输入可以配置成 V_{DD} 或其他 5 个 I/O, 后者允许将 LVD 当作单输入比较器功能使用, 与 5 档 LVDL 电压值($V_{LVD-REF}$) 之一进行比较。
- 可设置 LVD 的极性，因此 LVD 可作为 $V_{LVD-REF}$ 的“高”或“低”比较器。
- 5 档可选 LVD 电压(LVDL)，可通过指令实现~2%/step 的微调精度。

3.5 复位及低电压检测相关寄存器汇总

系统复位的大多数设置均由 IDE 界面配置，而不能通过指令修改。

名称	功能	默认
LVRS	<u>5 档 V_{BOR} 电压(V):</u> 2.5 / 2.8 / 3.1 / 3.6 / 4.1	2.5
LVREN	<u>LVR</u> <ul style="list-style-type: none"> • 使能 • 关闭 • 非 SLEEP 模式下使能 • 通过指令控制 (SLVREN) 	关闭
WDTE	<u>WDT</u> <ul style="list-style-type: none"> • 使能 (指令不能禁止) • 由指令控制 (SWDTEN) 	SWDTEN 控制
MCLRE	外部 I/O 复位	关闭
WDTBTE	WDT 复位启动初始化配置过程	关闭
IRBTE	非法指令复位启动初始化配置过程	关闭
MRBTE	MCLRE 复位启动初始化配置过程	关闭

表 3-3 复位相关初始化配置寄存器

名称	地址	bit 7	bit 6	bit 5	bit 4	bit 3	bit 2	bit 1	bit 0	复位值
MSCON0	1B	-	-	ROMLPE	CLKOS	SLVREN	CKMAVG	CKCNTI	T2CKRUN	--01 0000
PCON	8E	LVDL[3:0]				LVDEN	LVDW	/POR	/BOR	0000 0xqq
LVDCON	110	-	-	-	LVDP	LVDDEB	LVDM[2:0]		---0 1100	
LVDTRIM	19F	-	LVDADJ[3:0]				-	-	-	-xxx x---

表 3-4 复位及 LVD 相关用户寄存器地址和复位值

3.5.1 MSCON0 (0x1B)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	-	-	ROMLPE	CLKOS	SLVREN	CKMAVG	CKCNTI	T2CKRUN
Type	RO	RO	RW	RW	RW	RW	RW	RW
Reset	0	0	0	1	0	0	0	0

Bit	Name	Function
7:6	N/A	保留位
5	ROMLPE	低功耗模式： 1 = 使能 0 = 关闭
4	CLKOS	内部时钟输出引脚 (仅当 FOSC 选择 INTOSC 模式时有效)： 1 = <u>CLKO</u> 映射到 <u>PB0</u> 0 = <u>CLKO</u> 映射到 <u>PA2</u>
3	SLVREN	仅适用于 LVREN 配置成由指令 SLVREN 控制 LVR： 1 = 使能 LVR 0 = <u>关闭 LVR</u>
2	CKMAVG	LIRC 和 HIRC 交叉校准时 4 次平均测量模式： 1 = 使能 0 = <u>关闭</u>
1	CKCNTI	启动 LIRC 和 HIRC 的交叉校准功能： 1 = 启动 0 = <u>完成</u> (自动清零)
0	T2CKRUN	SLEEP 模式下 T2CK 保持运行： 1 = Yes (时钟源非指令时钟) 0 = <u>No</u>

3.5.2 PCON (0x8E)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	LVDL[3:0]				LVDEN	LVDW	/POR	/BOR
Type	RW	RW	RW	RW	RW	RO	RW	RW
Reset	0	0	0	0	0	x	q ⁵	q ³

Bit	Name	Function
7:4	LVDL	$V_{LVD-REF}$: 0011 = 2.7 0100 = 3.0 0101 = 3.3 0110 = 3.6 0111 = 4.0 其它值 = 保留
3	LVDEN	LVD 模块: 1 = 使能 LVD 0 = 关闭 LVD
2	LVDW	LVD 触发标志: 1 = Yes (不锁存) 0 = No
1	/POR	上电复位标志: 1 = 未发生上电复位, 或由软件置 1 0 = 发生了上电复位
0	/BOR	低电压复位标志: 1 = 未发生低电压复位, 或由软件置 1 0 = 发生了低电压复位

⁵ 取决于所发生的复位

3.5.3 LVDCON (0x110)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	-	-	-	LVDP	LVDDEB	LVDM[2:0]		
Type	RO	RO	RO	RW	RW	RW	RW	RW
Reset	0	0	0	0	1	1	0	0

Bit	Name	Function
7:5	N/A	保留位
4	LVDP	LVDW 极性: 1 = 检测电压 > $V_{LVD-REF}$ 0 = 检测电压 < $V_{LVD-REF}$
3	LVDDEB	LVD 消抖: 1 = 使能 0 = 关闭
2:0	LVDM	LVD 检测输入源: 000 = PB6 001 = PB5 010 = PA1 011 = PA0 100 = V_{DD} 101/11x = PA2

3.5.4 LVDTRIM (0x19F)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	-	LVDADJ[3:0]				-	-	-
Type	RO	RW	RW	RW	RW	RO	RO	RO
Reset	0	x	x	x	x	0	1	1

Bit	Name	Function
7	N/A	保留位
6:3	LVDADJ	LVDL 修调位, ~2%/step
2:0	N/A	保留位

4. 振荡器和系统时钟

系统时钟 (SysClk) 可通过指令选择为内部高速振荡器 HIRC, 内部低速振荡器 LIRC, 或外部振荡器 (EC, LP, XT, 参阅“SCS”)。如果选择外部振荡器, 那么由初始化配置寄存器 “FOSC” (表 4-1) 选定 3 种外部振荡器之一。系统时钟还可通过指令进一步选择为内部振荡器的分频(参阅“IRCF”)。系统时钟用于产生指令时钟 (Instruction Clock):

$$\text{指令时钟} = \text{SysClk} / N; N = 2 \text{ for } 2T, 4 \text{ for } 4T.$$

外部时钟输入引脚和内部指令时钟输出功能由初始化配置寄存器设置 (参阅 FOSC)。如果使能指令时钟输出, 那么则由 “CLKOS” 选择输出端口为 PB0 或 PA2。

Timers 和 ADC 模块有独立的振荡器, 因此可有多个振荡器同时运行。

当 Timers 使能时, 其选用的振荡器将自动开启, 且在 Timers 运行期间一直保持有效。SLEEP 模式下, 可将其振荡器配置为开启或关闭。当相应的振荡器在 SLEEP 模式下保持运行时, ADC, Timers 和 PWM 功能同样可在 SLEEP 下保持工作。

SLEEP 模式下指令停止运行, 而指令时钟也将停止, 因此选择指令时钟作为时钟源的外设模块也将在 SLEEP 模式下停止工作。

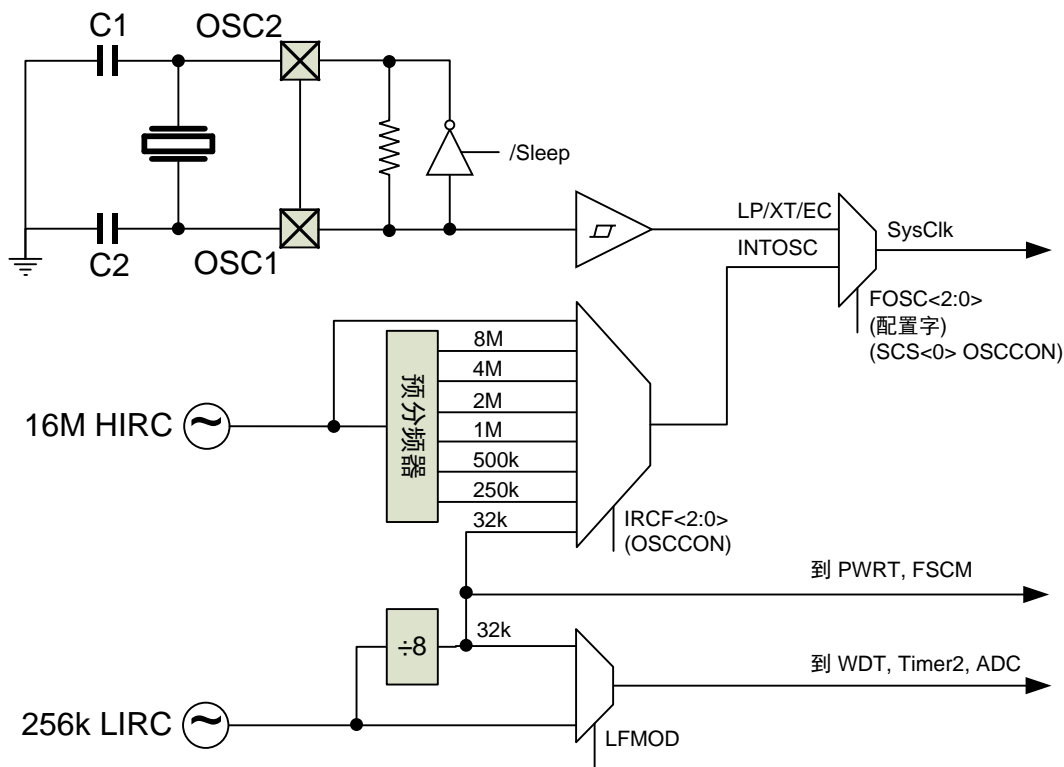


图 4-1 系统时钟 SysClk 的时钟源框图

4.1 内部时钟模式 (HIRC 和 LIRC)

内部高频时钟 (Internal high frequency clock, HIRC) 出厂时已校准至 16 MHz，校准范围为 $< \pm 1.0\%$ @2.5V/25°C，电压变化典型值为 $< \pm 1.0\%$ @2.5 - 5.5V/25°C，温度变化典型值为 $< \pm 4.5\%$ @2.5V/40 - +85°C。

HIRC 精度在晶圆测试时已进行校准。封装过程可能会导致 HIRC 频率漂移。烧录器软件可选择对 HIRC 进行重新校准。HIRC 出厂校准值已存储到“FOSCCAL”寄存器中，用户可通过指令修改“FOSCCAL”来微调 HIRC 频率(默认 16 MHz)，微调 steps 是非线性的(~40 kHz)。粗略估计如下：

$$FOSCCAL[7:0] \pm N \approx 16000 \pm N * 40 \text{ (kHz)}$$

注意：

当系统时钟 SysClk 选择 HIRC，且 TSEL 选择 2T 指令周期时，建议先将 HIRC 设置成 8 MHz 或者更低(参阅 IRCF)，通过 FOSCCAL 进行频率微调后，如需要，再将 HIRC 设置成 16 MHz，从而避免在频率微调的过程中超出芯片的工作范围(16 MHz / 2T, $V_{DD} \geq 2.5V$) 或导致其他不可预期的情况。TSEL 选择 4T 指令周期时，则无上述限制。

内部低频时钟 (Internal low frequency clock, LIRC) 出厂时已校准至 32 kHz，校准范围为 $< \pm 5.0\%$ @2.5V/25°C，电压变化典型值为 $< \pm 1.0\%$ @2.5 - 5.5V/25°C，温度变化典型值为 $< \pm 5.0\%$ @2.5V/40 - +85°C。

LIRC 和 HIRC 可相互交叉校准 – 在一个 LIRC 周期 (32 kHz) 内使用 Timer2 来测量指令时钟数(SysClk 选择 16 MHz HIRC)，此为内置硬件功能。由于 LIRC 温度系数较低，因此当温度不稳定时，可通过用 LIRC 来校准 HIRC 的功能，以达到相同的 $\pm 2\%$ 的温度系数。

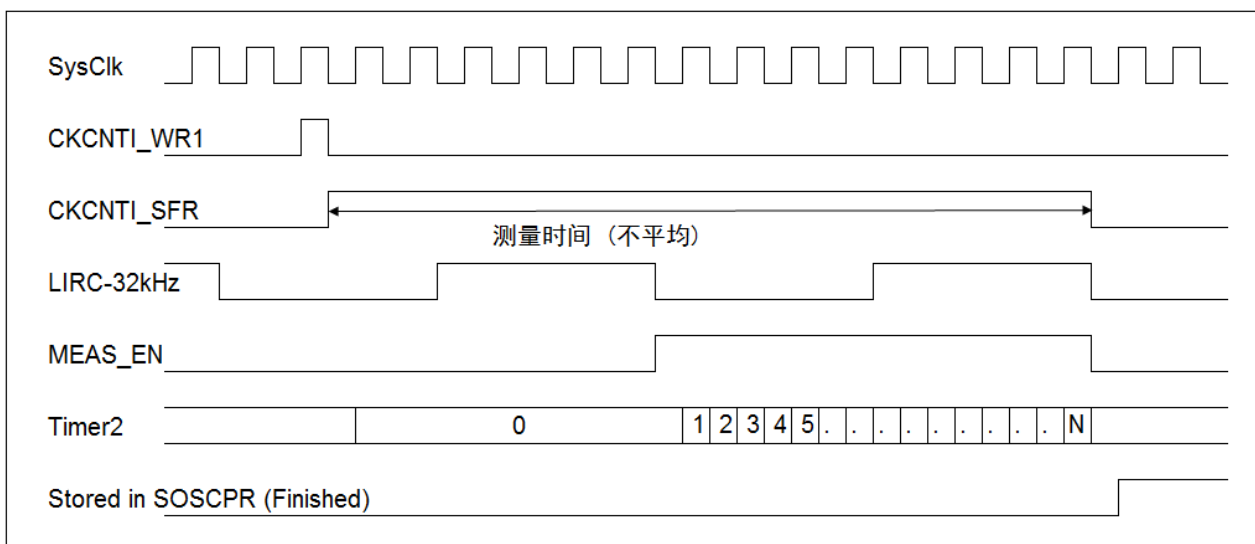


图 4-2 单次测量时序图

LIRC 和 HIRC 交叉校准步骤：

1. 设置 IRCF = 111, SCS = 1 ; SysClk 选择 16MHz HIRC (其他频率设置的精准度会降低)
2. 设置 CKMAVG = 1 ; 4 次测量平均，选择 0 表示不做平均

3. 设置 $TMR2ON = 1$; 使能 Timer2
4. 设置 $CKCNTI = 1$; 开始校准, 默认 Timer2 预分频比 = 1, 后分频比 = 1, $T2CKSRC = SysClk$ for 2T; $SysClk/2$ for 4T
5. 校准完成时, $CKCNTI$ 自动清零($CKCNTI = 0$), $CKMIF$ 自动置位($CKMIF = 1$)。
6. 测量值存储在 $SOSCPH$ 寄存器中。
7. $LIRC$ 默认为 32kHz, 且 CPU 运行在 16MHz / 2T 下, 则理想的匹配值为 500。

注:

- $LIRC$ 和 $HIRC$ 交叉校准时, 不要对 $SOSCPH/L$ 寄存器进行写操作。
- $LIRC$ 和 $HIRC$ 交叉校准时, Timer2 不能被其他外设使用。
- $LIRC$ 和 $HIRC$ 交叉校准功能与 IDE 的单步调试模式不兼容。

4.2 外部时钟模式 (EC / LP / XT)

4.2.1 EC 模式

外部数字信号作为时钟源连接到 $OSC1$ 脚($OSC2$ 用作 I/O)。当 $SysClk$ 选择 EC 模式时, 当 POR 复位或从睡眠中唤醒时, EC 模式不需要设置或转换时间延迟。

4.2.2 LP 和 XT 模式

LP 或 XT 模式下, 石英晶体谐振器或陶瓷谐振器作为时钟源连接到 $OSC1$ 和 $OSC2$ 脚。

LP 振荡器模式是 3 种模式 (EC, LP, XT) 中增益设定和电流消耗最低的。该模式仅用于驱动 32.768 kHz 音叉式晶振(钟表晶振)。

XT 振荡器模式选择内部反相放大器的最高增益设定。

如果时钟源选择 XT 或 LP 模式, 当初始化配置结束或从睡眠中唤醒时, CPU 在振荡器起振定时器(OST)计数期间将暂停执行程序, 这有利于 XT 或 LP 时钟的稳定。对于 XT 和 LP 模式, OST 分别计数 1,024 和 32,768 个 $OSC1$ (晶体输入+ve 端)。对于 32.768 kHz 音叉式晶振, OST 计时至少需要 1 秒。

注:

- WDT 将保持清零状态直至 OST 完成计数。
- OST 计数期间, 不要对 $WDTCN$ 或 $OPTION$ 寄存器进行写操作, 否则将产生不可预期的行为。

双速时钟启动 (参阅“IESO”, 表 4-1) 允许 CPU 在 OST 计数期间选择内部振荡器 $HIRC$ 作为 $SysClk$ 进而执行指令。在需要频繁进出睡眠模式的情况下, 双速时钟启动功能可使芯片在唤醒后立即执行指令, 从而除去外部振荡器所需的起振时间, 以降低整机功耗。即 CPU 从睡眠中唤醒, 将 $HIRC$ 作为 $SysClk$ 执行几条指令后, 再返回睡眠状态, 而无需等待外部振荡器的稳定。

注: EC 模式下双速启动功能关闭, 因其振荡器不需要稳定时间。

双速启动时序:

1. 初始化配置结束或从睡眠中唤醒。

2. 选择 HIRC 作为 SysClk 执行指令直至 OST 超时。
3. SysClk 从 HIRC 的下降沿一直保持为低，直至新时钟的下降沿到来 (LP 或 XT 模式)。
4. SysClk 切换到外部时钟源。

振荡器起振超时状态位 (OSTS) 用于提示 SysClk 运行在外部时钟源下或内部时钟源下。当开启双速时钟启动功能时，通过 OSTS 可间接查询 LP 或 XT 模式下的振荡器起振定时器(OST)是否已经超时。

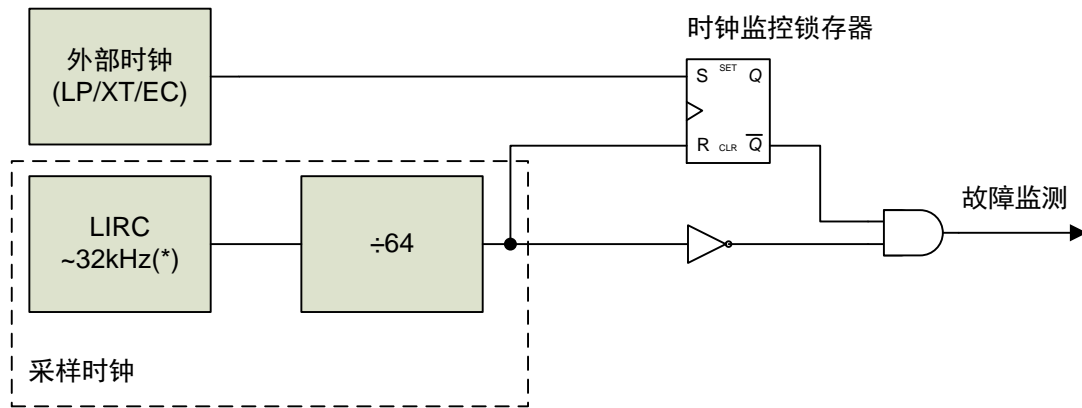
执行 SLEEP 指令将中止 OST 计时，而 OSTS 将保持为“0”。

故障保护时钟监控器 (Fail-Safe Clock Monitor, FSCM, 由“FCMEN”使能，参阅 表 4-1) 可使芯片在外部振荡器出现故障时仍能继续工作。在振荡器起振定时器(OST)超时后，FSCM 随时检测振荡器故障。FSCM 适用于所有外部振荡器模式(EC, LP 和 XT)。当选择外部振荡器时，建议使能 FSCM 功能。

如果外部振荡器的振荡频率在~1 kHz 及以下时，则判定其出现故障。由 LIRC 除以 64 产生采样时钟，故障监控器内部有一个锁存器，外部时钟在其每个下降沿将锁存器置 1，采样时钟在其每个上升沿将锁存器清 0。当采样时钟的整个半周期结束而主时钟依然未进入低电平时，即检测到故障。

当外部时钟出现故障时，FSCM 自动将 SysClk 切换到内部时钟源并置位 OSFIF。如果 OSFIE 使能，OSFIF 置 1 将产生中断。芯片固件随后应采取措施来减轻可能由故障时钟所导致的问题。SysClk 将继续运行在内部时钟源下，直到芯片固件成功重启外部振荡器。

由“IRCF”决定“FSCM”所用的内部时钟源，这使得内部振荡器在外部时钟发生故障前就得以配置。



注：LFMOD不影响采样时钟。

图 4-3 FSCM 结构框图

复位、执行 SLEEP 指令或翻转 SCS 位后，故障保护条件将被清除。当 SCS 位被修改后，OST 将重新启动计时。OST 运行期间，CPU 选择 HIRC 作为 SysClk 继续执行指令。OST 超时后，故障保护条件被清除，芯片将切换回外部时钟源进行操作。必须先清除故障保护条件，才能清零 OSFIF 标志位。

注：任何可能由双速时钟启动或故障保护时钟监控器所产生的时钟自动切换，都不会更新 SCS 位。程序应监控 OSTS 位以确定当前的 SysClk 系统时钟源。

4.3 HIRC, LIRC 和 EC 时钟的内部切换

图 4-4 为时钟内部切换时序图。如果 HIRC 或 LIRC 在切换前已经关闭(为了省电)，则将会有额外的振荡器设置延迟时间，可通过 HTS 和 LTS 标志位查询相应振荡器的状态。

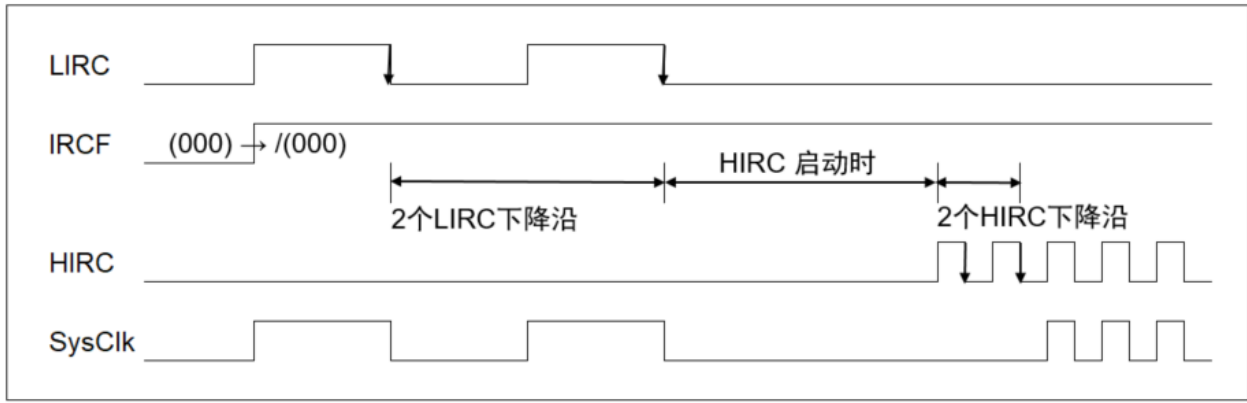


图 4-4 由 LIRC 切换到 HIRC 时序图 (同样的原则也适用于 EC, LIRC, HIRC 之间的切换)

注： 当 SysClk 从其他时钟源切换到 LIRC 时,需要对 OSCCON 连续进行两次写操作,才能切换成功,否则 SysClk 将以 250 kHz 为时钟源运行。示例如下：

```
BANKSEL OSCCON
LDWI 01 ; IRCF = 000, SCS = 1
STR OSCCON ;
STR OSCCON ; 对 OSCCON 执行两次写操作
```

4.4 振荡器模块相关寄存器汇总

名称	功能	默认
FOSC	<ul style="list-style-type: none"> LP: PC1 (+) 和 PC0 (-) 接外部低速晶振 XT: PC1 (+) 和 PC0 (-) 接外部高速晶振 EC: PC1 (+) 接外部时钟输入, PC0 为 I/O INTOSC: PB0 或 PA2 输出“指令时钟”, PC0 和 PC1 为 I/O INTOSCIO: PC0 和 PC1 为 I/O 	INTOSCIO
IESO	XT / LP 双速时钟启动	使能
FCMEN	故障保护时钟监控器	使能
TSEL	指令时钟与系统时钟的对应关系 (2T or 4T) <ul style="list-style-type: none"> 2 (指令时钟 = SysClk/2) 4 (指令时钟 = SysClk/4) 	2

表 4-1 FOSC 和双速启动初始化配置寄存器

名称	地址	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	复位值
FOSCCAL	0D	FOSCCAL[7:0]								xxxx xxxx
SOSCPRL	1C	SOSCPRL[7:0]								1111 1111
SOSCPRH	1D	-	-	-	-	SOSCPRH[3:0]				---- 1111
OSCCON	8F	LFMOD	IRCF[2:0]			OSTS	HTS	LTS	SCS	0100 x000
MSCON0	1B	-	-	ROMLPE	CLKOS	SLVREN	CKMAVG	CKCNTI	T2CKRUN	--01 0000

表 4-2 振荡器相关用户寄存器地址和复位值

4.4.1 FOSCCAL (0x0D)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	FOSCCAL[7:0]							
Type	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
Reset	x	x	x	x	x	x	x	x

Bit	Name	Function
7:0	FOSCCAL	内部高速时钟 HIRC 频率调节寄存器

4.4.2 SOSCPRL (0x1C)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	SOSCPRL[7:0]							
Type	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
Reset	1	1	1	1	1	1	1	1

Bit	Name	Function
7:0	SOSCPRL	校准 LIRC 周期所需的 HIRC 周期数，低 8 位

4.4.3 SOSCPRH (0x1D)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	-	-	-	-	SOSCPRH[3:0]			
Type	RO	RO	RO	RO	RW	RW	RW	RW
Reset	0	0	0	0	1	1	1	1

Bit	Name	Function
7:4	N/A	保留位
3:0	SOSCPRH	校准 LIRC 周期所需的 HIRC 周期数，高 4 位

4.4.4 OSCCON (0x8F)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	LFMOD	IRCF[2:0]			OSTS	HTS	LTS	SCS
Type	RW	RW	RW	RW	RO	RO	RO	RW
Reset	0	1	0	0	x	0	0	0

Bit	Name	Function
7	LFMOD	LIRC 频率: 1 = 256 kHz ⁶ 0 = 32 kHz ⁷
6:4	IRCF	内部振荡器 (系统时钟) 频率选择: 111 16 MHz 110 8 MHz 101 4 MHz 100 2 MHz 011 1 MHz 010 500 kHz 001 250 kHz 000 LIRC
3	OSTS	振荡器启动超时状态位(锁存): 1 = 运行在外部振荡器下 (启动成功) 0 = 运行在内部振荡器下
2	HTS	高速 HIRC ready (锁存): 1 = Yes 0 = <u>No</u>
1	LTS	低速 LIRC ready (锁存): 1 = Yes 0 = <u>No</u>
0	SCS	系统时钟选择: 1 = 内部振荡器 0 = <u>由 FOSC 决定</u>

⁶ 256 kHz LIRC 只供 WDT、Timer2 和 ADC 使用 (见 WCKSRC、T2CKSRC、ADCS 和 LFMOD)。

⁷ 系统时钟源 (IRCF=000)、LIRC 和 HIRC 交叉校准、PWRT 和 FSCM 统一使用 LIRC 的 8 分频, 即 32 kHz, 不管 LFMOD 为何值。

4.4.5 MCON0 (0x1B)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	-	-	ROMLPE	CLKOS	SLVREN	CKMAVG	CKCNTI	T2CKRUN
Type	RO	RO	RW	RW	RW	RW	RW	RW
Reset	0	0	0	1	0	0	0	0

Bit	Name	Function
7:6	N/A	保留位
5	ROMLPE	低功耗模式： 1 = 使能 0 = 关闭
4	CLKOS	内部时钟输出引脚 (仅当 FOSC 选择 INTOSC 模式时有效)： 1 = <u>CLKO</u> 映射到 PB0 0 = <u>CLKO</u> 映射到 PA2
3	SLVREN	仅适用于 LVREN 配置成由指令 SLVREN 控制 LVR： 1 = 使能 LVR 0 = 关闭 LVR
2	CKMAVG	LIRC 和 HIRC 交叉校准时 4 次平均测量模式： 1 = 使能 0 = 关闭
1	CKCNTI	启动 LIRC 和 HIRC 的交叉校准功能： 1 = 启动 0 = 完成 (自动清零)
0	T2CKRUN	SLEEP 模式下 T2CK 保持运行： 1 = Yes (时钟源非指令时钟) 0 = No

5. 低功耗模式

5.1 SLEEP 睡眠模式

睡眠模式下，指令时钟关闭，指令执行停止，大多数模块掉电以降低功耗。如表 5-1 所示，FT61FC3x 可根据实际需求在睡眠时有选择地开启各个模块，而无须指令介入，以使其相应功能如 LVR、LVD、WDT、Timers、PWM 和 ADC 能在 SLEEP 模式下保持运行。有些模块也可配置成进入 SLEEP 后自动关闭，而无须由指令关闭。

模块	SLEEP 模式下的各模块配置条件	
	运行	自动关闭?
指令时钟	(始终关闭)	Yes
LVR (配置 LVREN)	使能或通过指令控制 (SLVREN = 1)	非 SLEEP 模式下使能
LVD	LVDEN = 1	No
WDT	WDTE or SWDTEN	No
TIMER0	T0CKRUN = 1 & T0CKSRC ≠ 00 & T0ON = 1	T0CKRUN=0
TIMER1	T1CKRUN = 1 & T1CKSRC ≠ 00 & T1ON = 1	T1CKRUN=0
TIMER2	T2CKRUN = 1 & T2CKSRC ≠ 000 & TMR2ON = 1	T2CKRUN=0
PWM	(跟随 TIMER2)	
HIRC / LIRC / EC / LP / XT	(跟随使用它们的外设状态)	
ADC	(当 ADON = 1 且 ADC 所选时钟源保持运行时，ADC 即可运行)	
I/O	(除非 SLEEP 时使能 PWM，否则 I/O 将保持其进入 SLEEP 前的状态)	

表 5-1 除指令时钟外，其他模块可根据需求在 SLEEP 模式下保持运行

5.1.1 进入 SLEEP

CPU 通过执行 SLEEP 指令进入睡眠模式。进入睡眠时：

1. 如果 WDT 使能，则 WDT 的后分频器(如果分配给 WDT)和定时器将被清零，并重新开始计时。
2. 超时标志位 (/TF) = 1。
3. 掉电标志位 (/PF) = 0。
4. 时钟源
 - 指令时钟自动关闭。
 - 如果 Timer 在 SLEEP 下保持运行，则其所选用的时钟源 HIRC, LIRC 或外部振荡器(EC, LP, XT)也将保持运行。如果某个 Timer 在睡眠中自动关闭，则其时钟源也将自动关闭，除非此时钟源同时被另一个保持运行的 Timer 所使用。
 - 指令时钟自动停止，因此即便配置了输出内部指令时钟，进入睡眠后其输出也将停止。
5. I/O 端口
 - 如果 Timer2 在 SLEEP 下保持运行，则 PWM 输出也将保持。如果 Timer2 自动关闭，那么 PWM 的输出将保持其进入 SLEEP 前的状态。

- 其他数字输出端口，将保持其进入 SLEEP 前的状态(高阻态，低电平或高电平)。
- 当“ADON = 1”且 ADC 所选时钟源保持运行时，ADC 即可运行。如果其时钟源自动关闭，则 ADC 也将自动关闭。

有关各个外设 在 SLEEP 状态下如何工作的详细信息，请查阅相应章节。

5.1.2 从 SLEEP 中唤醒

从睡眠中唤醒有 2 个基本原则：

- 基于时间，即 CPU 在一定的时间后醒来。建议选择 LIRC 作为计时的时钟源，因为 LIRC 比 HIRC 的功耗更低。
- 基于事件，即触发 POR，系统复位，仅唤醒而不产生中断，以及产生中断的事件，如 LVD，ADC，端口变化中断，PA4 边沿中断。

ADC 有自动阈值比较功能，当满足预设的阈值标准时，则会触发唤醒和/或中断。

从睡眠中唤醒，分为以下几种情况：

1. 完全复位和系统复位：
 - POR 完全复位 (不能关闭)
 - 通过 /MCLR 进行外部系统复位 (如果使能)
 - LVR 复位 (如果使能)
2. 如果使能，看门狗定时器可触发唤醒 (参阅 [章节 7.1](#) 看门狗定时器)。
3. 使能中断 (关闭“全局中断使能”不影响唤醒功能)。请参阅 [章节 6](#) 中断。

注：

1. 从睡眠中唤醒将清零 WDT。
2. 如果 T1CKPSA = 1 (预分频器分配给 Timer1，而不是 Timer2)，且 Timer2 所选的时钟源保持运行，此时即使 TMR2ON = 0 (关闭)，Timer2 仍将启动运行。
3. 紧跟 SLEEP 指令后必须写为 NOP 指令

使用非中断方式 (即未执行“中断服务程序”) 从 SLEEP 中唤醒时，比如 WDT 唤醒或全局中断控制位(GIE)未使能时的中断事件唤醒，下一条指令将被执行两次。为了避免重复执行，紧跟 SLEEP 指令后必须为 NOP 指令。

```
SLEEP
NOP      // 非中断方式唤醒时，NOP 将执行两遍。
```

5.2 PROM 低功耗模式

随着系统时钟 SysClk 频率的增加，功耗也相应增加。但当 SysClk 为高频时，完成既定任务所需的时间更短，从而使 CPU 可以更快地进入 SLEEP 模式。结合这两个相对的因素，通常情况下，在所允许的最高频率下运行时，一个既定任务所需的功耗是最低的。FT61FC3x 在 16MHz / 2T 的速度下功耗低至 190 μ A/MIPS，为业内功耗最低的产品之一。

有些应用需要 CPU 保持运行而不进入睡眠，此时 SysClk 建议选择 LIRC。为了进一步降低功耗，可通过使能 ROMLPE 来让 CPU 进入低功耗模式。此低功耗模式仅适用于 SysClk 选择 LIRC (32 kHz)，当 LIRC 为 32 kHz 时，低功耗模式的工作电流为 ~ 9 μ A。

注意：

1. 使能该模式前需要先把 SysClk 降频到 32 kHz，再把 ROMLPE 置 1。
2. 退出该模式前先把 ROMLPE 清 0，等两个 NOP，再把 SysClk 升频。
3. 不建议在其它系统时钟频率下 (> 32 kHz) 使能 ROMLPE，否则工作电流将比不使能时稍大几 μ A 到数十 μ A，取决于 SysClk 频率。

5.2.1 MSCON0 (0x1B)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	-	-	ROMLPE	CLKOS	SLVREN	CKMAVG	CKCNTI	T2CKRUN
Type	RO	RO	RW	RW	RW	RW	RW	RW
Reset	0	0	0	1	0	0	0	0

Bit	Name	Function
7:6	N/A	保留位
5	ROMLPE	低功耗模式： 1 = 使能 0 = 关闭
4	CLKOS	内部时钟输出引脚 (仅当 FOSC 选择 INTOSC 模式时有效)： 1 = <u>CLKO</u> 映射到 <u>PB0</u> 0 = <u>CLKO</u> 映射到 <u>PA2</u>
3	SLVREN	仅适用于 LVREN 配置成由指令 SLVREN 控制 LVR： 1 = 使能 LVR 0 = 关闭 <u>LVR</u>
2	CKMAVG	LIRC 和 HIRC 交叉校准时 4 次平均测量模式： 1 = 使能 0 = 关闭
1	CKCNTI	启动 LIRC 和 HIRC 的交叉校准功能： 1 = 启动 0 = 完成 (自动清零)
0	T2CKRUN	SLEEP 模式下 T2CK 保持运行： 1 = Yes (时钟源非指令时钟) 0 = <u>No</u>

6. 中断 (INTERRUPTS)

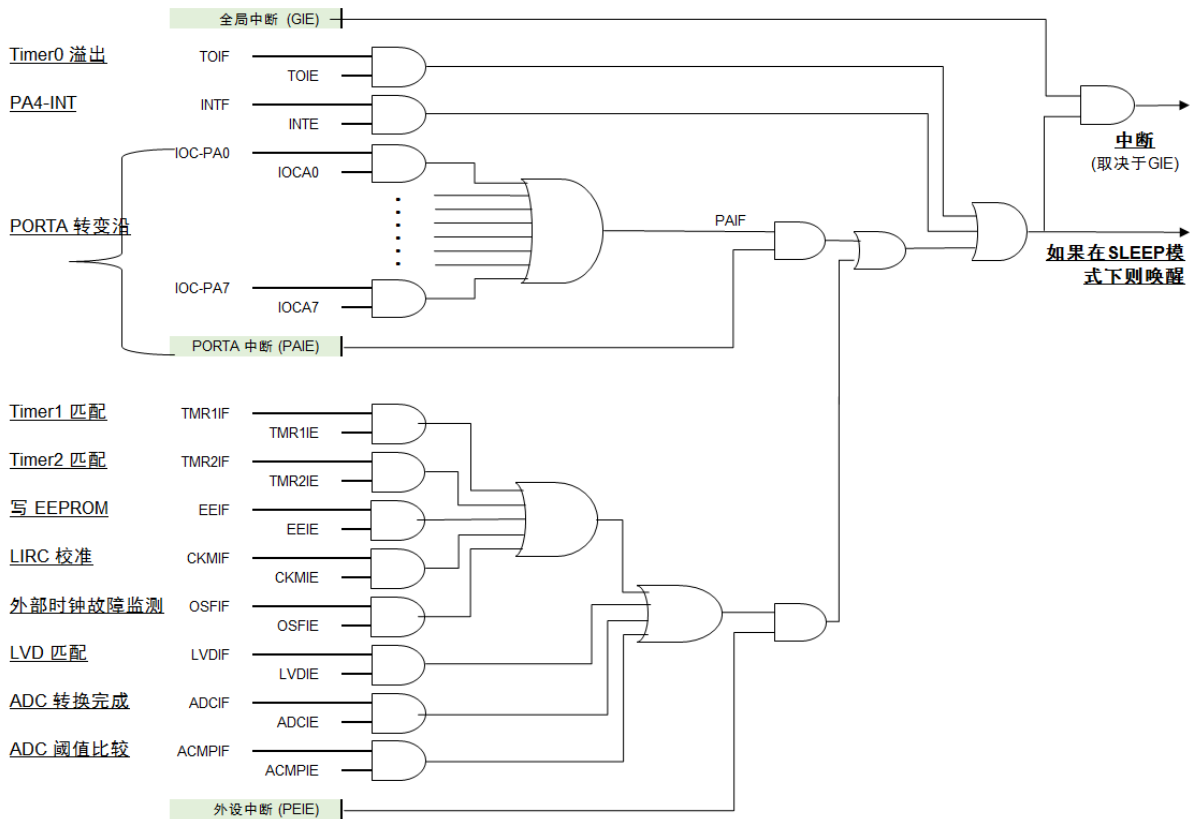


图 6-1 中断结构框图

CPU 支持 11 个中断源，分为 2 组：

1) 非外设中断 (Timer0 和 I/O)

- Timer0 溢出
- PA4-INT (上升沿或下降沿中断)
- PORTA 端口变化中断 (软件控制)

2) 外设中断

- Timer1 与 PR1 匹配
- Timer2 后分频器溢出
- DROM 写完成
- LIRC 和 HIRC 交叉校准完成
- 故障保护时钟监控器
- LVD 条件匹配
- ADC 转换完成
- ADC 阈值比较匹配

与其他 Timers 不同，WDT 溢出不会产生中断。除外部 I/O 中断外，其他中断请参阅相应章节。

产生中断时，PC 跳转并执行 “中断服务程序 (ISR)”。中断的关闭/使能有多层控制：

- 每个中断源均有其独立的中断使能位：TOIE, INTE, IOCAx, TMR1IE, TMR2IE, OSFIE, CKMIE, EEIE, LVDIE, ADCIE, ACMPIE。
- 8 个 PAx 中断输入共用一个端口中断使能位：PAIE (PORTA Interrupt Enable)。
- 外设中断有一个总中断使能位：PEIE (PEripheral Interrupt Enable)。
- 如果关闭以上所有控制位，将不会执行从睡眠中唤醒。
- 所有中断都由全局中断使能位控制：GIE (Global Interrupt Enable)。与其他使能位不同，当关闭全局中断使能位时，依然允许从睡眠中唤醒。
- 关闭中断使能位并不影响中断标志位的置位。

中断处理时序如下：

- 自动设置 “GIE = 0”，从而关闭中断。
- 返回地址被压入堆栈，程序指针 PC 加载 0x0004 地址。
- 发生中断后的 1 – 2 个指令周期，跳转到 “中断服务程序 (ISR)” 开始处理中断。
- 执行 “从中断返回 (RETI)” 指令退出 ISR。在 RETI 之前必须清除当前所处理的中断标志位。
- 当 ISR 完成时，PC 返回到中断前的地址，如果在 SLEEP 模式下，则返回到 SLEEP 指令后紧跟的地址。
- 在执行 RETI 时自动设置 “GIE = 1”，从而使能中断。

注： 中断过程中，只有返回 PC 地址被自动保存在堆栈上。如果用户需要保存其他重要的寄存器值(如 W, STATUS 寄存器等)，必须通过指令将这些值正确地写入临时寄存器中，建议使用 SRAM 的最后 16 个 bytes 作为临时寄存器，因为所有 bank 共用这 16 个 bytes，而不需要切换 bank 以节省代码。

6.1 PA4-INT 和 PORTA 端口变化中断

名称	PA4-INT	PORTA 端口变化中断
通道数	仅PA4	PA0 – PA7 (多达8个通道)
I/O 设置	TRISA[4] = 1; ANSEL0[4] = 0	TRISA[x] = 1; ANSEL0[x] = 0
其他设置	INTEDG, INTE, GIE, INTF	IOCA, PAIE, GIE, PAIF
触发	上升沿或下降沿 (二选一)	0 → 1 或 1 → 0
需要软件监控?	No	需要

表 6-1 PA4-INT 和 PORTA 端口变化中断之间的区别

PA4-INT 和 PORTA 端口变化中断均为外部 I/O 中断，而两者对 PA4 均适用。如果设置正确，PA4-INT 将在后台运行而无需监督。PORTA 端口变化中断则需要持续的软件监控。对于 PORTA 端口变化中断：

1. 将输入寄存器值锁存到端口变化中断锁存器中(通过读 PORTA)。
2. 当输入电平变化时，输入寄存器值与锁存器值之间的差异将置位 PAIF。

3. 输入寄存器的锁存过程 (即读 PORTA 的过程) 将更新用于比较的参考电平, 如果在 PAIF 置位后立即读 PORTA 即可清除端口变化中断的触发条件。当端口不匹配事件不再存在时, PAIF 可通过指令清除。

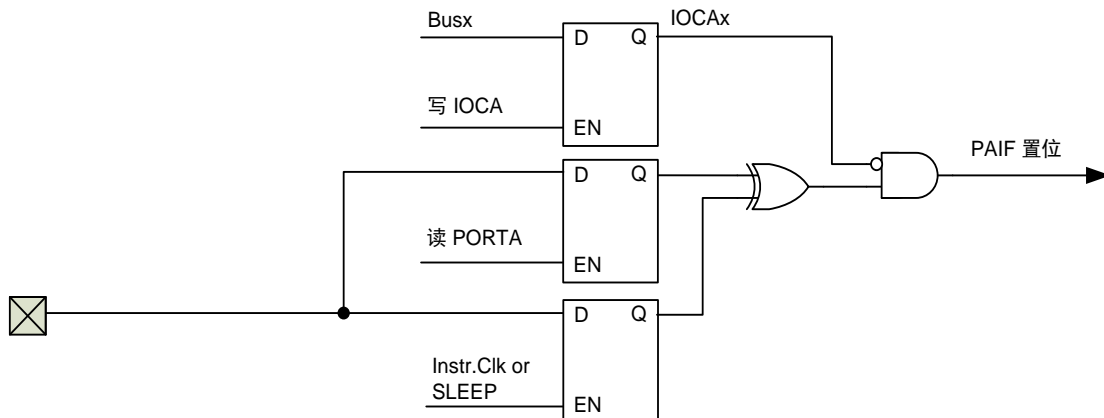


图 6-2 PORTA 转变沿中断

6.2 中断相关寄存器汇总

名称	地址	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	复位值
INTCON	0B	GIE	PEIE	T0IE	INTE	PAIE	T0IF	INTF	PAIF	0000 0000
PIE1	8C	EEIE	CKMIE	LVDIE	ACMPIE	TMR1IE	OSFIE	TMR2IE	ADCIE	0000 0000
PIR1	0C	EEIF	CKMIF	LVDIF	ACMPIF	TMR1IF	OSFIF	TMR2IF	ADCIF	0000 0000
OPTION	81	/PAPU	INTEDG	T0CS	T0SE	PSA	PS[2:0]			1111 1111
TRISA	85	PORTA 方向控制								1111 1111
IOCA	96	PORTA 端口变化中断设置								0000 0000

表 6-2 中断相关寄存器地址和默认值

6.2.1 INTCON (0x0B, 0x8B, 0x10B, 0x18B)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	GIE	PEIE	TOIE	INTE	PAIE	TOIF	INTF	PAIF
Type	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit	Name	Function
7	GIE	全局中断： 1 = 使能 (PEIE, 各中断独立使能位适用) 0 = 全局关闭 (唤醒不受影响)
6	PEIE	外设总中断： 1 = 使能 (各中断独立使能位适用) 0 = 关闭 (无唤醒)
5	TOIE	Timer0 溢出中断： 1 = 使能 0 = 关闭 (无唤醒)
4	INTE	PA4-INT 外部中断： 1 = 使能 0 = 关闭 (无唤醒)
3	PAIE	PORTA 端口变化总中断： 1 = 使能 0 = 关闭 (无唤醒)
2	TOIF	Timer0 溢出中断标志位： 1 = Yes (锁存) 0 = No
1	INTF	PA4-INT 外部中断标志位： 1 = Yes (锁存) 0 = No
0	PAIF	PORTA 端口变化中断标志位： 1 = Yes (锁存) 0 = No

6.2.2 PIE1 (0x8C)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	EEIE	CKMIE	LVDIE	ACMPIE	TMR1IE	OSFIE	TMR2IE	ADCIE
Type	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit	Name	Function
7	EEIE	EE 写完成中断： 1 = 使能 0 = 关闭 (无唤醒)
6	CKMIE	LIRC 和 HIRC 交叉校准中断： 1 = 使能 0 = 关闭 (无唤醒)
5	LVDIE	LVD 中断： 1 = 使能 0 = 关闭 (无唤醒)
4	ACMPIE	ADC 阈值比较匹配中断： 1 = 使能 0 = 关闭 (无唤醒)
3	TMR1IE	Timer1 与 PR1 匹配中断： 1 = 使能 0 = 关闭 (无唤醒)
2	OSFIE	外部振荡器故障中断： 1 = 使能 0 = 关闭 (无唤醒)
1	TMR2IE	Timer2 与 PR2 匹配中断： 1 = 使能 0 = 关闭 (无唤醒)
0	ADCIE	ADC 转换完成中断： 1 = 使能 0 = 关闭 (无唤醒)

6.2.3 PIR1 (0x0C)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	EEIF	CKMIF	LVDIF	ACMPIF	TMR1IF	OSFIF	TMR2IF	ADCIF
Type	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit	Name	Function
7	EEIF	DROM 写完成标志位： 1 = Yes (锁存) 0 = <u>No</u>
6	CKMIF	LIRC 和 HIRC 交叉校准完成标志位： 1 = Yes (锁存) 0 = <u>No</u>
5	LVDIF	LVD 中断标志位： 1 = Yes (锁存) 0 = <u>No</u>
4	ACMPIF	ADC 阈值比较匹配标志位： 1 = Yes (锁存) 0 = <u>No</u>
3	TMR1IF	Timer1 与 PR1 匹配标志位： 1 = Yes (锁存) 0 = <u>No</u>
2	OSFIF	外部振荡器故障标志位： 1 = Yes (锁存) 0 = <u>No</u>
1	TMR2IF	Timer2 与 PR2 匹配标志位： 1 = Yes (锁存) 0 = <u>No</u>
0	ADCIF	ADC 转换完成标志位： 1 = Yes (锁存) 0 = <u>No</u>

6.2.4 OPTION (0x81)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	/PAPU	INTEDG	T0CS	T0SE	PSA	PS[2:0]		
Type	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
Reset	1	1	1	1	1	1	1	1

Bit	Name	Function				
7	/PAPU	PORTA 弱上拉: 1 = 关闭所有 PORTA 上拉功能 0 = 上拉由 WPUA 控制				
6	INTEDG	INT(PA4)中断沿: 1 = 上升沿 0 = 下降沿				
5	T0CS	Timer0 输入源: 1 = PA2/T0CKI (计数器) 0 = T0CKSRC (定时器)				
4	T0SE	Timer0 计数器触发沿: 1 = 下降沿 0 = 上升沿				
3	PSA	分频电路分配位: 1 = 分配给 WDT 后分频器 0 = 分配给 Timer0 预分频器				
2:0	PS[2:0]		WDT 后分频比		Timer0 预分频比	
		000	(PSA=1)	1	(PSA=0)	2
		001		2		4
		010		4		8
		011		8		16
		100		16		32
		101		32		64
		110		64		128
		111		128		256
xxx	(PSA =0)	1	(PSA =1)	1		

6.2.5 TRISA (0x85)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	TRISA[7:0]							
Type	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
Reset	1	1	1	1	1	1	1	1

Bit	Name	Function
7:0	TRISA	PORTA[7:0] 方向控制: 1 = 输入 0 = 输出

6.2.6 IOCA (0x96)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	IOCA[7:0]							
Type	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit	Name	Function
7:0	IOCA	PORTA[7:0] 端口变化中断: 1 = 使能 0 = 关闭

7. 定时器 (TIMERS)

共有 4 个定时器，包括看门狗定时器(WDT)在内。

	WDT	Timer0	Timer1	Timer2
预分频器 (位)	–	8 (与 WDT 共用)	4 (1x, 4x, 16x, Timer1 和 Timer2 共用)	
计数器 (位)	16	8	12	16
后分频器 (位)	7 (与 Timer0 共用)	–	–	4 (1 – 16x)
时钟源	<ul style="list-style-type: none"> • LP • XT • HIRC • <u>LIRC</u> 	<ul style="list-style-type: none"> • LP • XT • HIRC • <u>指令时钟</u> • PA2/T0CKI (转变沿计数器) 	<ul style="list-style-type: none"> • LP • XT • HIRC • <u>指令时钟</u> 	<ul style="list-style-type: none"> • LP • XT • HIRC • <u>指令时钟</u> • LIRC • 2x 指令时钟 • 2x HIRC • 2x (EC, LP or XT)

表 7-1 定时器资源

注：如果定时器的时钟源不是指令时钟，在更改 TMRx 之前需先设置“TMRxON = 0”。

当定时器使能时，其所选的时钟源会自动开启。指令时钟在 SLEEP 模式下被关闭，因此不能用于 WDT。当定时器选择 LP / XT 振荡器作为时钟源时，FOSC 必须相应配置成 LP / XT 模式或选择 INTOSCIO 模式，否则 LP / XT 振荡器将处于关闭状态，不会产生计数。

WDT 的后分频器(postscaler)和 Timer0 的预分频器(prescaler)共用同一个硬件分频电路。该硬件电路由指令选择分配给 WDT 或 Timer0，但二者不能同时使用。未被分配分频器的定时器，其分频比值为“1”。同样的规则也适用于共用同一个预分频器电路的 Timer1 和 Timer2。

当 POR 或系统复位时，除 Timer0 的计数器外，其他所有定时器的计数器、预分频器和后分频器都将复位。以下事件也将复位相应定时器的计数器和分频器：

	WDT	Timer0	Timer1	Timer2
预分频器	–	<ul style="list-style-type: none"> • 写 TMR0 • PSA 切换 	<ul style="list-style-type: none"> • T1ON = 0 & T1CKPSA = 1 • LIRC 和 HIRC 交叉校准启动 • T1ON = 0 & TMR2ON = 0 • 写 T2CON0, TMR1L/H, TMR2L/H 	<ul style="list-style-type: none"> • TMR2ON = 0 & T1CKPSA = 0
计数器	<ul style="list-style-type: none"> • WDT, OST 溢出 • 进入/退出 SLEEP • CLRWDT • 写 WDTCON 	<ul style="list-style-type: none"> • Timer0 溢出 	<ul style="list-style-type: none"> • TMR1 = PR1 (匹配) 	<ul style="list-style-type: none"> • TMR2 = PR2 (匹配)
后分频器	<ul style="list-style-type: none"> • 除写 WDTCON 外的以上所有条件 • PSA 切换 	–	–	<ul style="list-style-type: none"> • 除(T1ON = 0 & TMR2ON = 0)外的以上所有条件

表 7-2 定时器的计数器和分频器的重置事件

注意：对 TMR1L/H 进行写操作将会重置 Timer2 的预分频器。可通过以下步骤规避此问题：

1. 设置 “T1ON = 0”，从而停止 Timer1 计数器。
2. 读取 TMR1L 和 TMR1H 值。
3. 将读到的值分别写入 PR1L 和 PR1H，强制 “TMR1 = PR1” 产生匹配。
4. 将最初的预期值写回 PR1L 和 PR1H。
5. TMR1L 和 TMR1H 将自动重置。

一旦发生 PWM 故障刹车，且刹车事件一直保持，那么 Timer2 的计数器、预分频器和后分频器将停止递增，在故障刹车事件清除后将自动恢复。

PWM 单脉冲输出结束时将自动设置 “TMR2ON = 0”，通过设置 “TMR2ON = 1” 可重新启动 Timer2。

7.1 看门狗定时器 (Watch Dog Timer, WDT)

WDT 用于 “从 SLEEP 中唤醒” 或 “CPU 挂起时产生系统复位”。当 WDT 计数到预设数量的时钟周期数时则产生溢出。

- SLEEP 模式下，WDT 溢出将触发唤醒。CPU 将从其进入 SLEEP 前的位置恢复操作。唤醒不是中断，也不是系统复位事件。
- 正常模式(非 SLEEP 模式)下，WDT 溢出将触发系统复位(参阅 [章节 3.2 系统复位](#))。随后是否产生初始化配置，则取决于 WDTBTE 设置。

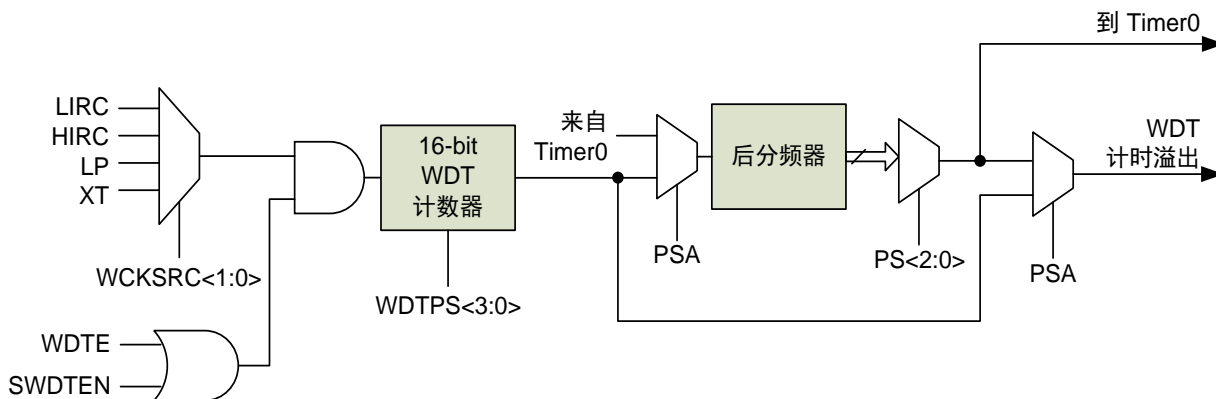


图 7-1 WDT 结构框图

计时超过看门狗定时时间：WDT-周期 x WDT-后分频比 / WDT 时钟频率，WDT 将溢出。

对于选定的时钟源，由于 WDT 后分频器的二进制特性，看门狗定时时间步长呈连续的倍数关系。选用 LIRC 作为时钟源时，WDT 溢出前可设置的最长定时时间为：

$$2^{16} \times 2^7 / 32\text{kHz} = \sim 262 \text{ seconds.}$$

7.1.1 WDT 的设置和使用

由 WDTE (初始化配置寄存器) 以及 SWDTEN (用户寄存器) 使能 WDT, WDT 触发复位后是否产生初始化配置过程则由 WDTBTE (初始化配置寄存器) 决定。

WDT 时钟源由 WCKSRC 选择 (如果选 LIRC 则由 LFMOD 进一步选定频率), 后分频器由 WDTPS, PSA 和 PS 一起设置。当 WDT 使能时, 其所选时钟源自动开启, 且在 SLEEP 模式下保持运行。

如需阻止 WDT 溢出, 必须在设定的定时时间之前清除 WDT, 具体可参阅 [表 7-2](#) 中的清除 WDT 事件。WDT 被清除后将重新开始计时。

7.1.2 在 Timer0 和 WDT 之间切换分频电路

共用的硬件分频电路可分配给 Timer0 或 WDT 使用, 当在 Timer0 和 WDT 之间切换分频电路时可能会导致系统误复位。

将分频电路从分配给 Timer0 切换至 WDT 时, 必须遵循以下指令顺序:

```
BANKSEL TMR0           ; Can skip if already in TMR0 bank
CLRWDW                ; Clear WDT
CLRR TMR0             ; Clear TMR0 and scaler
BANKSEL OPTION
BSR OPTION, PSA       ; Select WDT
LDWI b'11111000'     ; Mask scaler bits (PS2-0)
ANDWR OPTION, W
IORWI b'00000101'    ; Set WDT scaler bits to 32 (or any value desired)
STR OPTION
```

将分频电路从分配给 WDT 切换至 Timer0 时, 必须遵循以下指令顺序:

```
CLRWDW                ; Clear WDT and scaler
BANKSEL OPTION
LDWI b'11111000'     ; Mask TMR0 select and scaler bits (PSA, PS2-0)
ANDWR OPTION, W
IORWI b'00000011'    ; Set Timer0 scale to 16 (or any value desired)
STR OPTION
```

7.2 定时器 0 (TIMER0)

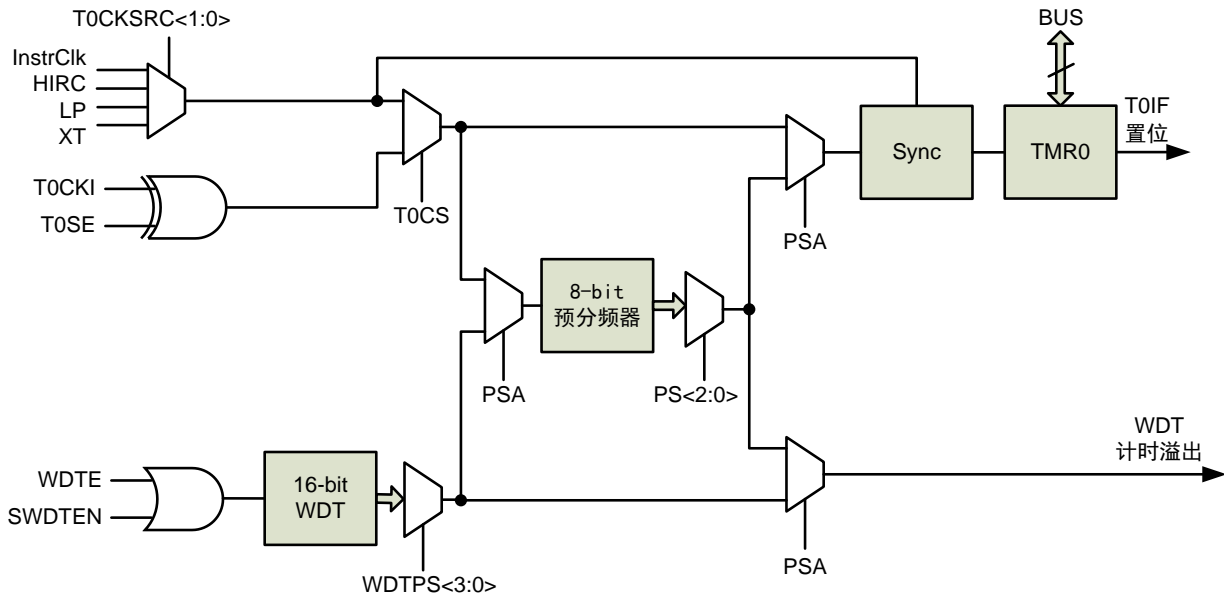


图 7-2 Timer0 结构框图

Timer0 可用作 I/O “PA2-T0CKI” 的上升沿/下降沿计数器，或计时的定时器（参阅 T0CKSRC）。

Timer0 计数和定时溢出时间 = $TMR0[7:0] * \text{Timer0_预分频}$

Timer0 溢出将置位中断标志位(T0IF), 是否触发中断和/或从睡眠中唤醒则取决于相应的使能控制位(T0IE 和 GIE)。

注：

1. 对 TMR0 进行写操作后的 2 个指令周期内，Timer0 停止递增。
2. 如需从睡眠中唤醒，需设置 “T0CKRUN = 1” 和 “T0CKSRC ≠ 00”，以使 Timer0 的时钟源不是指令时钟且在 SLEEP 模式下保持运行，否则 Timer0 将停止计数，维持其进入睡眠前的计数值。
3. 如果 Timer0 用于对 T0CKI 进行计数，那么相对于 Timer0，对 T0CKI 有最小周期、高/低脉冲宽度的要求。除非 T0CKI 非常快且 T_{T0CK} 非常慢，否则通常都满足这些限制条件：

T0CKI	最小值	单位	条件
高/低脉冲宽度	$0.5 * T_{T0CK} + 20$	ns	无预分频
	10	ns	有预分频
周期	20 和 $(T_{T0CK}+40)/N$ 中的较大者	ns	$N = 1, 2, 4, \dots, 256$ (有预分频) $N = 1$ (无预分频)

4. 关于 “在 Timer0 和 WDT 之间切换分频电路” 请参阅 [章节 7.1.2](#)。

7.3 定时器 1 (TIMER1)

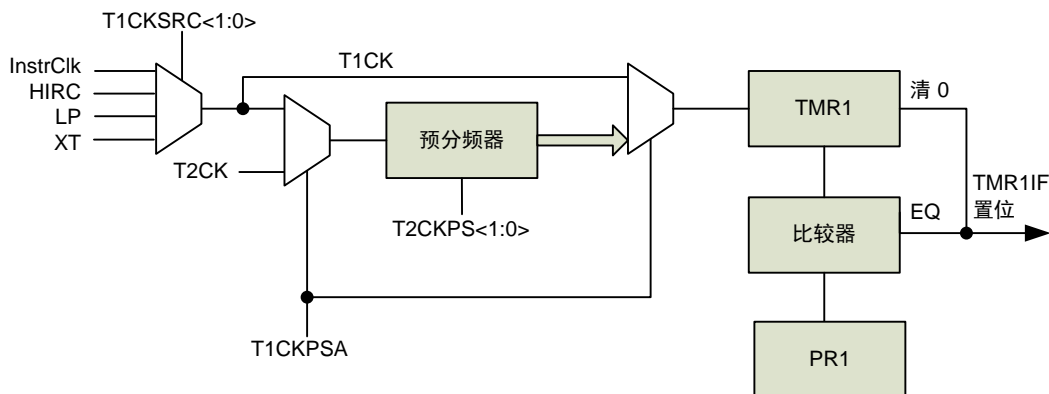


图 7-3 Timer1 结构框图

Timer1 用作计时功能。

共用的预分频器 (由 T2CKPS 设置预分频比值 1, 4 或 16) 可分配给 Timer1 或 Timer2 使用, 如果未分配给 Timer1, 其分频比为“1”。

Timer1 将从 0x00 开始递增, 直至递增到设置时间 =

$$\text{Timer1_预分频} * \text{PR1} / (\text{Timer1 时钟频率})$$

此时, TMR1 与 PR1 匹配, 并置位中断标志位(TMR1IF), 而 TMR1 在下一个递增周期复位为 0x00。匹配后是否触发中断和/或从睡眠中唤醒则取决于相应的使能控制位(GIE, PEIE 和 TMR1IE)。

如需从睡眠中唤醒, 需设置 “T1CKRUN = 1” 和 “T1CKSRC ≠ 00”, 以使 Timer1 的时钟源不是指令时钟且在 SLEEP 模式下保持运行, 否则 Timer1 将停止计数, 维持其进入睡眠前的计数值。

7.3.1 Timer1 寄存器的读/写操作

具体读写操作步骤请参照 [章节 7.4.1](#) “Timer2 寄存器的读/写操作”。

7.4 定时器 2 (TIMER2)

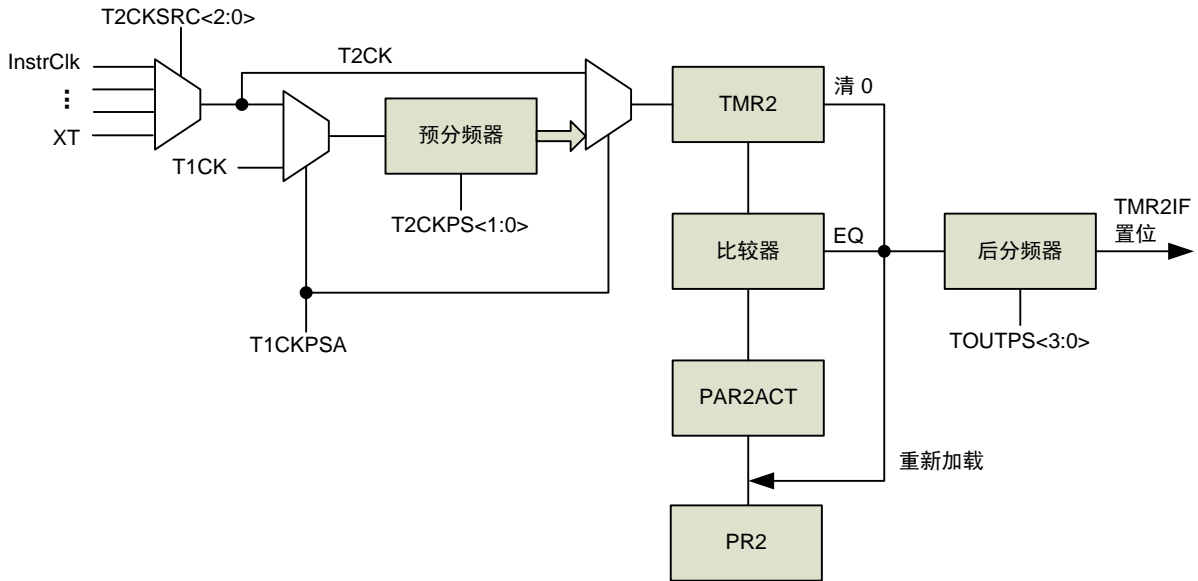


图 7-4 Timer2 结构框图

Timer2 为定时器，也可用于产生 PWM (无后分频器，参阅 [章节 8](#) PWM)，或用于 LIRC 和 HIRC 交叉校准计数(CKCNT1=1)。可同时运用计数匹配和后分频器溢出功能。

Timer2 时钟源由 T2CKSRC 选择 (如果选 LIRC 则由 LFMOD 进一步选定频率)，Timer2 时钟被送入 Timer2 预分频器(预分频比为 1, 4 或 16)，预分频器的输出用于递增 TMR2 寄存器，TMR2 从 0x00 开始递增直至与 PR2 匹配。匹配时：

1. TMR2 在下一个递增周期复位为 0x00。
2. Timer2 后分频器递增。
3. 当 Timer2 后分频器的递增输出值与后分频比设置值 (1, 2 15 或 16) 相等时，Timer2 溢出。
4. 中断标志位 TMR2IF 置 1，是否触发中断和/或从睡眠中唤醒则取决于相应的使能控制位(GIE, PEIE 和 TMR2IE)。

注：

1. 注意：**当预分频器分配给 Timer1 (T1CKPSA = 1) 时，不管 TMR2ON 为何值，Timer2 将启动计数，与 CPU 是否处于 SLEEP 状态也无关。**如需关闭 Timer2 模块，则需关闭所有 PWM 通道并设置 TMR2IE = 0。
2. 对 T2CON0 进行写操作并不会清零 TMR2 寄存器。
3. TMR2 和 PR2 都是可读/写寄存器。复位时，其值分别为 0x0000 和 0xFFFF。
4. 当 (“TMR2ON = 1”，“T2CKRUN = 1”，“T2CKSRC ≠ 000”) 时，Timer2 在 SLEEP 模式下将保持运行。

7.4.1 Timer2 寄存器的读/写操作

TMR2H 和 TMR2L 不能同时读或写。通过 TMR2H 的内部缓存 TMR2H_buffer 可解决此问题，必须遵循以下读写顺序：

- 读 TMR2 时,先读 TMR2L, 此时 TMR2H 的值将被锁存到 TMR2H_buffer, 然后读 TMR2H。当 Timer2 的时钟源不是指令时钟时, 需设置 “TMR2ON = 0” 以停止计数, 然后在读 TMR2 之前执行 1 条 NOP 指令。
- 写 TMR2 时, 先写 TMR2H, 此时 TMR2H 的值将被储存在 TMR2H_buffer 中。然后写 TMR2L, 此时 TMR2H 和 TMR2L 将同时更新到计数值中。另外, 为了避免写入操作和计数之间的竞争, 在写操作前, 应设置 “TMR2ON = 0” 以停止计数。

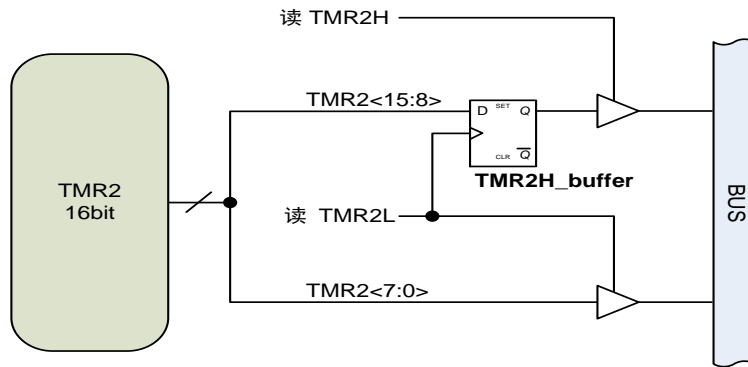


图 7-5 TMR2 读操作结构框图

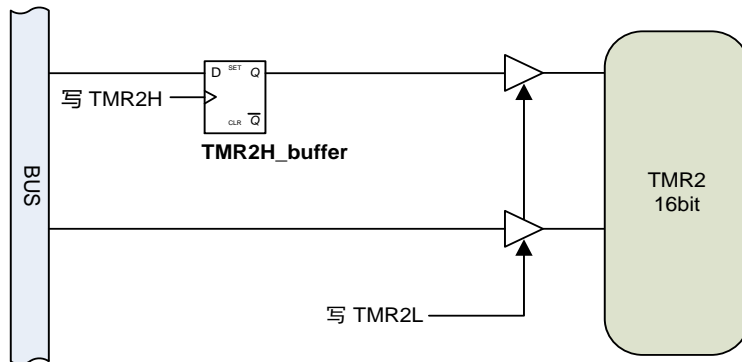


图 7-6 TMR2 写操作结构框图

7.5 定时器相关寄存器汇总

名称	功能	默认
WDTE	<u>WDT</u> <ul style="list-style-type: none"> 使能 (指令不能禁止) <u>通过指令控制 (SWDTEN)</u> 	SWDTEN 控制
WDTBTE	WDT 复位启动初始化配置	关闭

表 7-3 定时器相关初始化配置寄存器

名称	地址	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	复位值
WDTCON	18	-	WCKSRC[1:0]		WDTPS[3:0]			SWDTEN		-000 1000
OPTION	81	/PAPU	INTEDG	T0CS	T0SE	PSA	PS[2:0]			1111 1111
TMR0	01	Timer0 计数器								xxxx xxxx
T0CON0	1F	-	-	-	-	T0ON	T0CKRUN	T0CKSRC[1:0]		---- 1000
PR1L	116	Timer1 周期寄存器 PR1 低 8 位								1111 1111
PR1H	117	-	-	-	-	Timer1 周期寄存器 PR1 高 4 位				---- 1111
TMR1L	118	Timer1 计数器低 8 位								0000 0000
TMR1H	119	-	-	-	-	Timer1 计数器高 4 位				---- 0000
T1CON0	11A	-	-	-	T1CKPSA	T1CKRUN	T1ON	T1CKSRC[1:0]		---0 0000
PR2L	91	Timer2 周期寄存器 PR2 低 8 位								1111 1111
PR2H	92	Timer2 周期寄存器 PR2 高 8 位								1111 1111
TMR2L	11	Timer2 计数器低 8 位								0000 0000
TMR2H	13	Timer2 计数器高 8 位								0000 0000
T2CON0	12	PR2U	TOUTPS[3:0]			TMR2ON	T2CKPS/T1CKPS			0000 0000
T2CON1	9E	-	-	-	P1OS	P1BZM	T2CKSRC[2:0]			---0 0000
MSCON0	1B	-	-	ROMLPE	CLKOS	SLVREN	CKMAVG	CKCNTI	T2CKRUN	--01 0000

表 7-4 定时器相关用户寄存器地址和复位值

7.5.1 WDTCON (0x18)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	-	WCKSRC[1:0]		WDTPS[3:0]				SWDTEN
Type	RO	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
Reset	0	0	0	0	1	0	0	0

Bit	Name	Function
7	N/A	保留位
6:5	WCKSRC	WDT 时钟源: 00 = LIRC 01 = HIRC 10 = LP (*) 11 = XT (*) (*) FOSC 应相应配置成 LP/XT 模式或选择 INTOSCIO 模式, 否则振荡器将不会运行。
4:1	WDTPS	WDT 周期: 0000 = 32 0001 = 64 0010 = 128 0011 = 256 0100 = <u>512</u> 0101 = 1024 0110 = 2048 0111 = 4096 1000 = 8192 1001 = 16384 1010 = 32768 1011 = 65536 11xx = 65536
0	SWDTEN	当 WDTE 选择由 SWDTEN 控制时: 1 = WDT 使能 0 = WDT 关闭

7.5.2 OPTION (0x81)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	/PAPU	INTEDG	T0CS	T0SE	PSA	PS[2:0]		
Type	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
Reset	1	1	1	1	1	1	1	1

Bit	Name	Function				
7	/PAPU	PORTA 弱上拉: 1 = 关闭所有 PORTA 上拉功能 0 = 上拉由 WPUA 控制				
6	INTEDG	INT(PA4)中断沿: 1 = 上升沿 0 = 下降沿				
5	T0CS	Timer0 输入源: 1 = PA2/T0CKI (计数器) 0 = T0CKSRC (定时器)				
4	T0SE	Timer0 计数器触发沿: 1 = 下降沿 0 = 上升沿				
3	PSA	分频电路分配位: 1 = 分配给 WDT 后分频器 0 = 分配给 Timer0 预分频器				
2:0	PS[2:0]		WDT 后分频比		Timer0 预分频比	
		000	(PSA=1)	1	(PSA=0)	2
		001		2		4
		010		4		8
		011		8		16
		100		16		32
		101		32		64
		110		64		128
		111		128		256
xxx	(PSA =0)	1	(PSA =1)	1		

7.5.3 TMR0 (0x01)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	TMR0[7:0]							
Type	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
Reset	x	x	x	x	x	x	x	x

Bit	Name	Function
7:0	TMR0	Timer0 计数器

7.5.4 T0CON0 (0x1F)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	-	-	-	-	T0ON	T0CKRUN	T0CKSRC[1:0]	
Type	RO	RO	RO	RO	RW	RW	RW	RW
Reset	0	0	0	0	1	0	0	0

Bit	Name	Function
7:4	N/A	保留位
3	T0ON	Timer0 模块: 1 = 使能 0 = 关闭
2	T0CKRUN	SLEEP 模式下 T0CK 保持运行: 1 = Yes (时钟源非指令时钟) 0 = No
1:0	T0CKSRC	Timer0 时钟源 (T0CS = 0): 00 = 指令时钟 01 = HIRC 10 = LP ^(*) 11 = XT ^(*) ^(*) FOSC 应相应配置成 LP/XT 模式或选择 INTOSCIO 模式, 否则振荡器将不会运行。

7.5.5 PR1L (0x116)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	PR1L[7:0]							
Type	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
Reset	1	1	1	1	1	1	1	1

Bit	Name	Function
7:0	PR1L	Timer1 周期寄存器 PR1 低 8 位

7.5.6 PR1H (0x117)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	-	-	-	-	PR1H[3:0]			
Type	RO	RO	RO	RO	RW	RW	RW	RW
Reset	0	0	0	0	1	1	1	1

Bit	Name	Function
7:4	N/A	保留位
3:0	PR1H	Timer1 周期寄存器 PR1 高 4 位

7.5.7 TMR1L (0x118)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	TMR1L[7:0]							
Type	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit	Name	Function
7:0	TMR1L	Timer1 计数器低 8 位

7.5.8 TMR1H (0x119)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	-	-	-	-	TMR1H[3:0]			
Type	RO	RO	RO	RO	RW	RW	RW	RW
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit	Name	Function
7:4	N/A	保留位
3:0	TMR1H	Timer1 计数器高 4 位

7.5.9 T1CON0 (0x11A)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	-	-	-	T1CKPSA	T1CKRUN	T1ON	T1CKSRC[1:0]	
Type	RO	RO	RO	RW	RW	RW	RW	RW
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit	Name	Function
7:5	N/A	保留位
4	T1CKPSA	预分频器分配位： 1 = Timer1 (此时若 TMR2ON=0, Timer2 仍启动计数) 0 = <u>Timer2</u>
3	T1CKRUN	SLEEP 模式下 T1CK 保持运行： 1 = Yes (时钟源非指令时钟) 0 = <u>No</u>
2	T1ON	Timer1 模块： 1 = 使能 0 = <u>关闭</u>
1:0	T1CKSRC	Timer1 时钟源： 00 = <u>指令时钟</u> 01 = HIRC 10 = LP ^(*) 11 = XT ^(*) ^(*) FOSC 应相应配置成 LP/XT 模式或选择 INTOSCIO 模式，否则振荡器将不会运行。

7.5.10 PR2L (0x91)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	PR2L[7:0]							
Type	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
Reset	1	1	1	1	1	1	1	1

Bit	Name	Function
7:0	PR2L	Timer2 周期寄存器 PR2 低 8 位

7.5.11 PR2H (0x92)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	PR2H[7:0]							
Type	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
Reset	1	1	1	1	1	1	1	1

Bit	Name	Function
7:0	PR2H	Timer2 周期寄存器 PR2 高 8 位

7.5.12 TMR2L (0x11)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	TMR2L[7:0]							
Type	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit	Name	Function
7:0	TMR2L	Timer2 计数器低 8 位

7.5.13 TMR2H (0x13)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	TMR2H[7:0]							
Type	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit	Name	Function
7:0	TMR2H	Timer2 计数器高 8 位

7.5.14 T2CON0 (0x12)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	PR2U	TOUTPS[3:0]				TMR2ON	T2CKPS / T1CKPS	
Type	RW1	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit	Name	Function
7	PR2U	Timer2 更新周期和占空比的即时生效控制位： 1 = PR2/P1xDy 缓冲值立即分别更新到 PR2ACT 和 P1xDyACT 0 = <u>周期结束后正常更新</u>
6:3	TOUTPS	Timer2 后分频比： 0000 = 1 0001 = 2 0010 = 3 0011 = 4 0100 = 5 0101 = 6 0110 = 7 0111 = 8 1000 = 9 1001 = 10 1010 = 11 1011 = 12 1100 = 13 1101 = 14 1110 = 15 1111 = 16
2	TMR2ON	Timer2 模块： 1 = 使能 (PWM 单脉冲模式下自动清 0) 0 = <u>关闭</u>
1:0	T2CKPS / T1CKPS	Timer2/Timer1 预分频比： 00 = 1 01 = 4 1x = 16

7.5.15 T2CON1 (0x9E)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	-	-	-	P1OS	P1BZM	T2CKSRC[2:0]		
Type	RO	RO	RO	RW	RW	RW	RW	RW
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit	Name	Function
7:5	N/A	保留位
4	P1OS	单脉冲模式： 1 = 单脉冲 (One pulse) 模式 0 = 正常连续模式
3	P1BZM	蜂鸣器模式： 1 = 蜂鸣器 (Buzzer) 模式，50%占空比 0 = 正常 PWM 模式
2:0	T2CKSRC	Timer2 时钟源： 000 = 指令时钟 001 = 2 x 指令时钟 010 = 2x HIRC 011 = 2x LP, XT or EC ^(*) 100 = HIRC 101 = LIRC 110 = LP ^(*) 111 = XT ^(*) ^(*) FOSC 应相应配置成 LP/XT/EC 模式或选择 INTOSCIO，否则振荡器将不会运行。

7.5.16 MCON0 (0x1B)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	-	-	ROMLPE	CLKOS	SLVREN	CKMAVG	CKCNTI	T2CKRUN
Type	RO	RO	RW	RW	RW	RW	RW	RW
Reset	0	0	0	1	0	0	0	0

Bit	Name	Function
7:6	N/A	保留位
5	ROMLPE	低功耗模式： 1 = 使能 0 = 关闭
4	CLKOS	内部时钟输出引脚 (仅当 FOSC 选择 INTOSC 模式时有效)： 1 = <u>CLKO</u> 映射到 PB0 0 = <u>CLKO</u> 映射到 PA2
3	SLVREN	仅适用于 LVREN 配置成由指令 SLVREN 控制 LVR： 1 = 使能 LVR 0 = 关闭 LVR
2	CKMAVG	LIRC 和 HIRC 交叉校准时 4 次平均测量模式： 1 = 使能 0 = 关闭
1	CKCNTI	启动 LIRC 和 HIRC 的交叉校准功能： 1 = 启动 0 = 完成 (自动清零)
0	T2CKRUN	SLEEP 模式下 T2CK 保持运行： 1 = Yes (时钟源非指令时钟) 0 = No

8. PWM

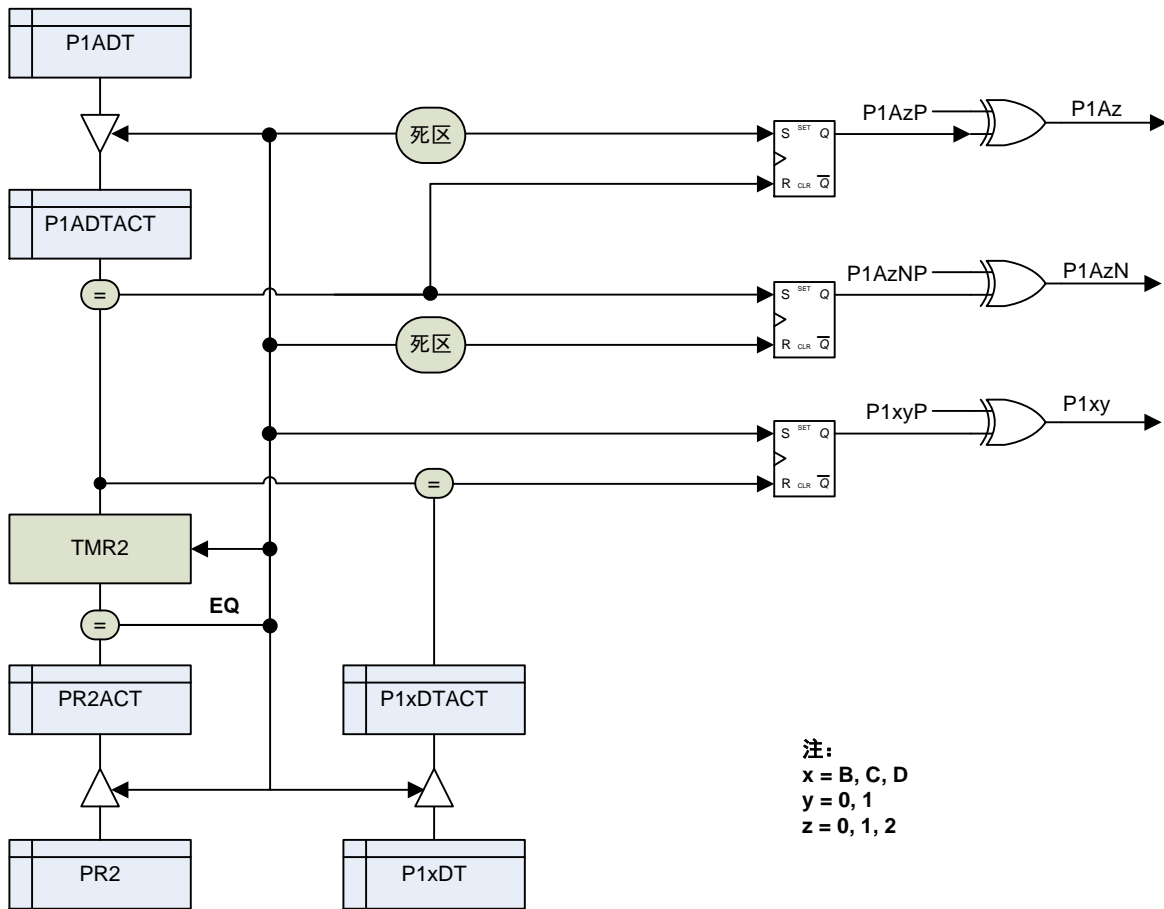


图 8-1 PWM 结构框图

PWM 特性：

- 4 路周期相同 (由 Timer2 控制), 且独立占空比的 PWM 通道: P1A, P1B, P1C, P1D
- 通道 1 带有互补输出: /P1A
- 1 路带死区控制的 PWM 通道: P1A, /P1A
- 16-bit 的分辨率
- 每路 PWM 输出极性可独立控制
- 带可选自动重启功能的多种故障刹车事件
- PWM1 和 PWM4 可映射到 3 个 I/O, PWM2 和 PWM3 可映射到 2 个 I/O
- XOR/XNOR 第 2 功能输出
- 蜂鸣器模式
- 单脉冲输出模式
- 周期和占空比寄存器双缓冲读写设计

SLEEP 模式下的 PWM 操作 – 不管是否处于 SLEEP 状态, 只要 Timer2 保持运行(参阅 [章节 7.4](#) Timer2), 且 PWM 使能, 那么 PWM 将一直保持运行。而 Timer2 如需在 SLEEP 下运行, 其时钟源不可选择指令时钟。如果 SLEEP 模式下 Timer2 自动关闭, 那么 PWM 的输出将保持其进入 SLEEP 前的状态。

8.1 时钟源

4 路 PWM 通道的专用定时器为 Timer2，其可选择的 6 个时钟源如下：

- 1x or 2x 指令时钟
- 1x or 2x HIRC
- LIRC
- 1x or 2x 外部时钟 (只有当 FOSC 相应地配置成 LP, XT 或 EC 模式时才有效)

具体时钟源设置请参阅 [章节 7.4 Timer2](#)。

8.2 周期 (Period)

PWM 周期由 Timer2 的 PR2 (PR2H + PR2L) 周期寄存器决定，如 [公式 8-1](#)：

$$\text{公式 8-1 } PWM \text{ 周期} = (PR2 + 1) * T_{T2CK} * (TMR2 \text{ 预分频值})$$

当 Timer2 的计数结果寄存器 TMR2 与 PR2 相等时：

- Timer2 的周期和占空比寄存器 (PR2ACT 和 P1xDTACT) 被更新。
- TMR2 被清零，即 “TMR2 = 0”。
- P1Ax, P1Bx, P1Cx, P1Dx 输出逻辑 “1”。

8.3 占空比 (Duty Cycle)

4 路 PWM 均具有独立的占空比，由相应的 2 x 8-bit 寄存器 (P1xDTH, P1xDTL) 设置。P1xDTH 为高 8 位而 P1xDTL 为低 8 位。由于内部的双缓冲设计，P1xDTH 和 P1xDTL 寄存器可在任何时刻被更新写入。

PWM 脉宽(Pulse width) 和占空比(Duty cycle) 分别由 [公式 8-2](#) 和 [公式 8-3](#) 计算得出：

$$\text{公式 8-2 } \text{脉宽} = P1xDT * T_{T2CK} * (TMR2 \text{ 预分频值})$$

$$\text{公式 8-3 } \text{占空比} = P1xDT \div (PR2+1)$$

8.4 死区 (Deadband) 时间

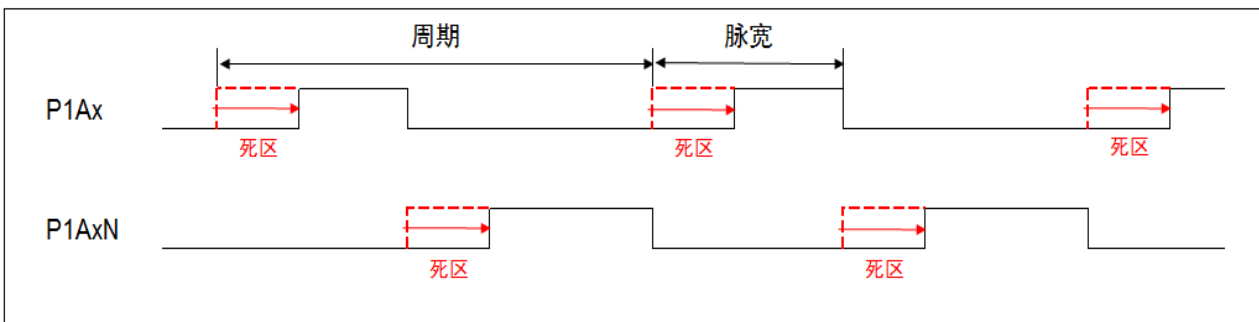


图 8-2 PWM 死区时间时序图

如果 P1DC ≠ “00 0000”，P1Ax 和 P1AxN (/P1A) 的低到高转换沿将产生延迟，延迟时间即为“死区”时间。有效脉宽和占空比也相应减小。死区定时器以 Timer2 时钟作为计数时钟源。

8.5 故障刹车 (Fault-Break) 功能

4 路 PWM 均支持故障刹车功能。一旦发生故障刹车事件，且只要故障条件一直存在，PWM 输出引脚将根据其设置一直输出预设状态。TMR2ON 不受影响。故障刹车事件可以为下列条件之一：

- BKIN = 0
- BKIN = 1
- LVDW = 1 (LVDDEB 使能消抖，用于 LVDW 的滤波)
- LVDW = 1, BKIN = 0
- LVDW = 1, BKIN = 1
- ADC 阈值比较结果为 1

注： P1BEVT 为故障事件状态位。LVDW 不锁存，反映 LVD 的实时比较结果。每次 ADC 转换结束后都会更新阈值比较结果。

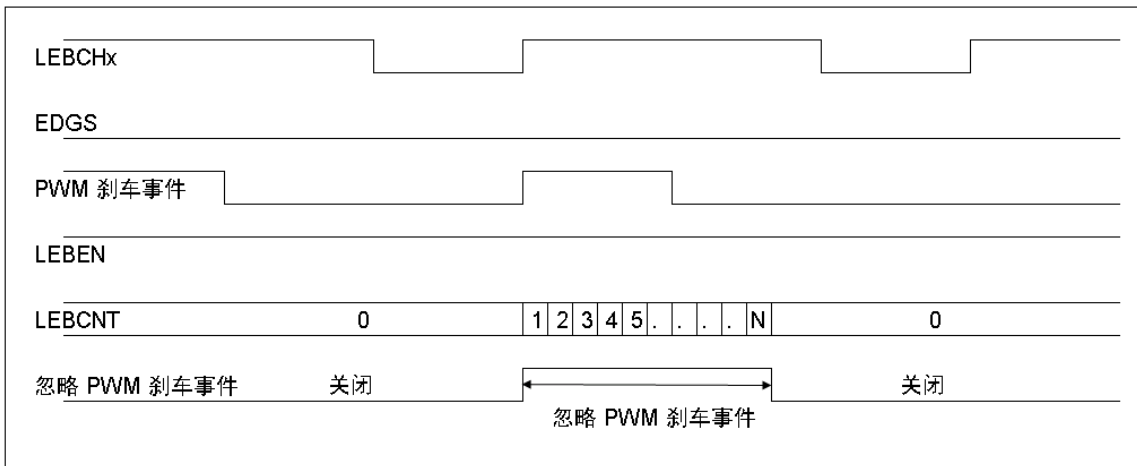


图 8-3 LEB 时序图

如果“LEBEN = 1”，那么在 LEB 计数时间内将忽略 PWM 故障刹车事件的触发。这种 LEB 特性对 PWM 故障刹车触发(BKIN) 和 ADC 触发均适用，且参数设置也共用。

故障刹车时的输出状态 – 故障刹车时，P1x 输出可以为输入状态(高阻)，输出逻辑高或逻辑低。注意，P1B1, P1C1, P1D1, P1D2 的故障输出状态的控制逻辑与其他 I/O 不同。

故障清除 – 只要故障条件有效，P1BEVT 便不能由指令清零。只有当故障条件被清除时，P1BEVT 才可被指令清零。

自动重启模式 – 发生故障刹车时，Timer2 将停止计数，当故障事件结束后，Timer2 将从其停止处恢复计数。4 路 PWM 输出可同时配置成自动重启模式，否则 PWM 输出必须由指令重启。

8.6 周期和占空比寄存器的更新

周期和各占空比寄存器可随时被更新写入，但除非使用 PR2U 来使其立即强制更新，否则直至下一个周期到来时其更新值才会真正有效。

注： 指令可读写 PR2 和 P1xDTL, P1xDTH 寄存器，而 xxxACT 对软件不可见。

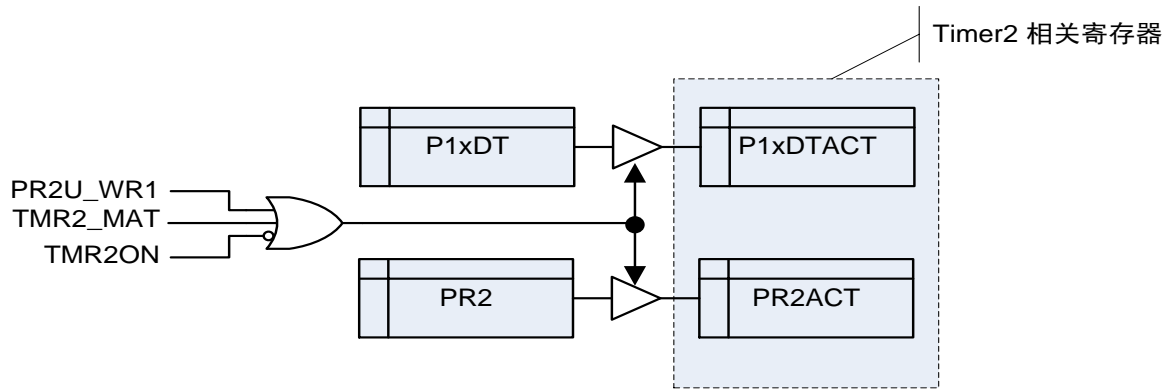


图 8-4 Timer2 寄存器的更新

周期和占空比寄存器的双缓冲读写设计可确保在大部分情况下减少 PWM 输出的毛刺，但如果在非常接近一个周期结束时去更新这些寄存器（特别是在 Timer2 的频率比系统时钟 SysClk 快的情况下），则可能发生不可预知的情况，且可能导致 xxxACT 寄存器的值被改为非期望值。

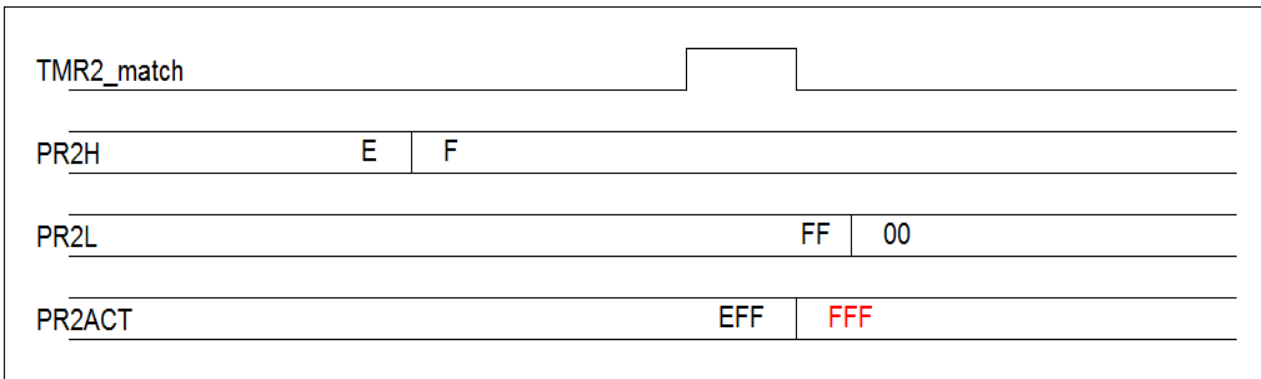


图 8-5 PR2ACT 值被更新成 FFF (期望值为 F00)

因此强烈建议在一个新的周期开始后立即更新 PR2 和 xxxDTx 寄存器。

8.7 PWM 输出

重映射 – 4 路独立占空比的 PWM 通道 P1A, P1B, P1C, P1D, 可映射到不同的 I/O 引脚。PWM1 和 PWM4 可分别映射到 3 个 I/O, PWM2 和 PWM3 可分别映射到 2 个 I/O。

蜂鸣器 (Buzzer) 模式 – 输出周期为 $(2 * (PR2 + 1) * T_{T2CK} * (TMR2 \text{ 预分频值}))$ 。P1A, P1B, P1C 和 P1D 将输出 50% 占空比的方波。

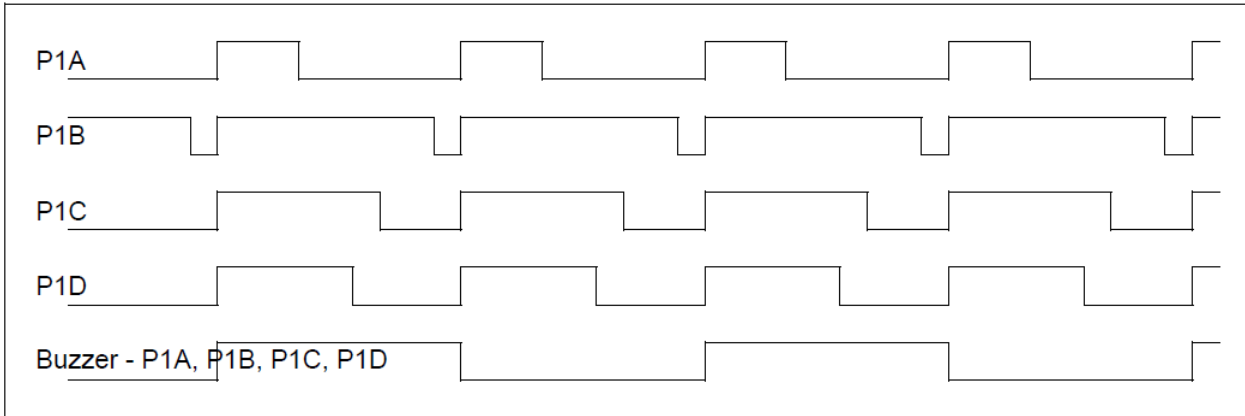


图 8-6 蜂鸣器模式的输出时序图

单脉冲输出 – P1A, P1B, P1C 和 P1D 将只产生一次相应的单脉冲。

8.8 (P1C, P1D) 和 (P1B, P1C) 的第 2 功能输出

PB0 = P1C xor P1D (或 P1C xnor P1D, 参阅 “P1CF2E” 和 “P1CF2”)。

PA2 和/或 PA3 = P1B xor P1C (或 P1B xnor P1C, 参阅 “P1DF2E” 和 “P1DF2”)。

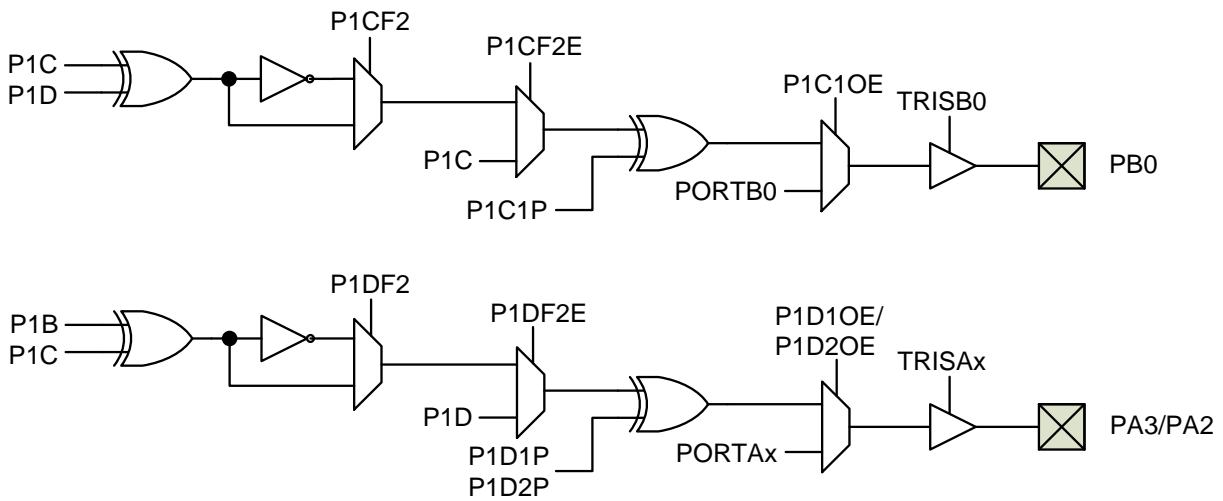


图 8-7 第 2 功能输出结构框图

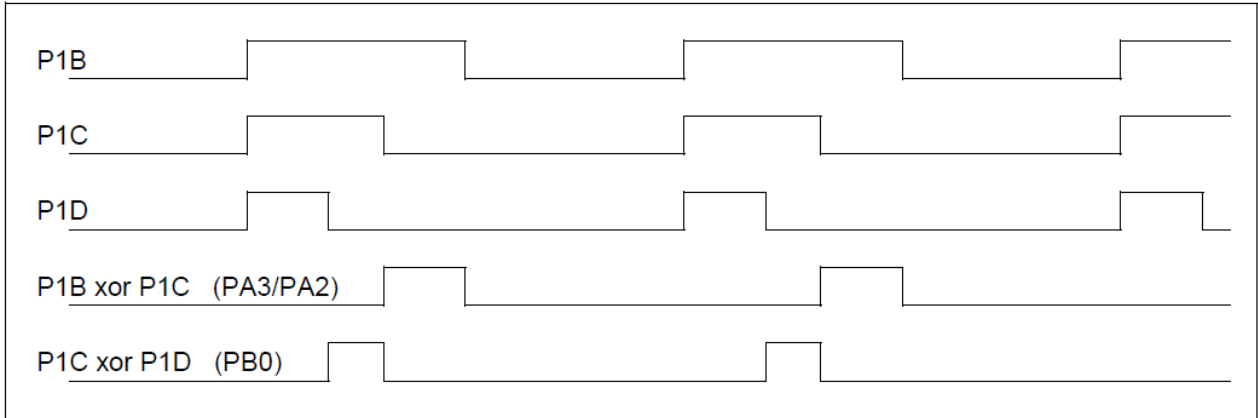


图 8-8 P1B 和 P1C 的第 2 功能时序图

8.9 PWM 相关寄存器汇总

名称	地址	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	复位值	
P1ADTL	0E	P1A 占空比低 8 位								0000 0000	
P1ADTH	14	P1A 占空比高 8 位								0000 0000	
P1BDTL	0F	P1B 占空比低 8 位								0000 0000	
P1BDTH	15	P1B 占空比高 8 位								0000 0000	
P1CDTL	10	P1C 占空比低 8 位								0000 0000	
P1CDTH	1A	P1C 占空比高 8 位								0000 0000	
P1DDTL	08	P1D 占空比低 8 位								0000 0000	
P1DDTH	09	P1D 占空比高 8 位								0000 0000	
TMR2L	11	Timer2 计数器低 8 位								0000 0000	
TMR2H	13	Timer2 计数器高 8 位								0000 0000	
PR2L	91	Timer2 周期寄存器 PR2 低 8 位								1111 1111	
PR2H	92	Timer2 周期寄存器 PR2 高 8 位								1111 1111	
T2CON0	12	PR2U	TOUTPS[3:0]				TMR2ON	T2CKPS[1:0]		0000 0000	
T2CON1	9E	-	-	-	P1OS	P1BZM	T2CKSRC[2:0]			---0 0000	
P1CON	16	P1AUE	P1DC [6:0]								0000 0000
P1BR0	17	P1BEVT	P1BKS[2:0]			P1BSS[1:0]		P1ASS[1:0]		0000 0000	
P1BR1	19	P1D2SS[1:0]		P1DSS[1:0]		P1C2SS[1:0]		P1CSS[1:0]		0000 0000	
P1AUX	1E	-	-	P1B2SS[1:0]		P1CF2E	P1CF2	P1DF2E	P1DF2	--00 0000	
P1OE	90	P1C0OE	P1B0OE	P1A2NOE	P1A2OE	P1A1NOE	P1A1OE	P1A0NOE	P1A0OE	0000 0000	
P1OE2	11B	P1D2OE	P1D1OE	P1D0OE	-	-	P1C1OE	P1B1OE	-	000- -00-	
P1POL	99	P1C0P	P1B0P	P1A2NP	P1A2P	P1A1NP	P1A1P	P1A0NP	P1A0P	0000 0000	
P1POL2	109	P1D2P	P1D1P	P1D0P	-	-	P1C1P	P1B1P	-	000- -00-	
ADCON2	115	ADINTREF[1:0]		ETGTYP[1:0]		ADDLY8	ETGSEL[2:0]			0000 0000	
ADDLY	188	ADDLY[7:0] / LEBPRL[7:0]								0000 0000	
LEBCON	185	LEBEN	LEBCH[1:0]		-	EDGS	-	-	-	000- 0---	

表 8-1 振荡器相关用户寄存器地址和复位值

8.9.1 P1ADTL (0x0E)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	P1ADTL[7:0]							
Type	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit	Name	Function
7:0	P1ADTL	P1A 占空比低 8 位

8.9.2 P1ADTH (0x14)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	P1ADTH[7:0]							
Type	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit	Name	Function
7:0	P1ADTH	P1A 占空比高 8 位

8.9.3 P1BDTL (0x0F)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	P1BDTL[7:0]							
Type	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit	Name	Function
7:0	P1BDTL	P1B 占空比低 8 位

8.9.4 P1BDTH (0x15)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	P1BDTH[7:0]							
Type	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit	Name	Function
7:0	P1BDTH	P1B 占空比高 8 位

8.9.5 P1CDTL (0x10)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	P1CDTL[7:0]							
Type	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit	Name	Function
7:0	P1CDTL	P1C 占空比低 8 位

8.9.6 P1CDTH (0x1A)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	P1CDTH[7:0]							
Type	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit	Name	Function
7:0	P1CDTH	P1C 占空比高 8 位

8.9.7 P1DDTL (0x08)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	P1DDTL[7:0]							
Type	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit	Name	Function
7:0	P1DDTL	P1D 占空比低 8 位

8.9.8 P1DDTH (0x09)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	P1DDTH[7:0]							
Type	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit	Name	Function
7:0	P1DDTH	P1D 占空比高 8 位

8.9.9 TMR2L (0x11)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	TMR2L[7:0]							
Type	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit	Name	Function
7:0	TMR2L	Timer2 计数器低 8 位

8.9.10 TMR2H (0x13)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	TMR2H[7:0]							
Type	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit	Name	Function
7:0	TMR2H	Timer2 计数器高 8 位

8.9.11 PR2L (0x91)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	PR2L[7:0]							
Type	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
Reset	1	1	1	1	1	1	1	1

Bit	Name	Function
7:0	PR2L	Timer2 周期寄存器 PR2 低 8 位

8.9.12 PR2H (0x92)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	PR2H[7:0]							
Type	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
Reset	1	1	1	1	1	1	1	1

Bit	Name	Function
7:0	PR2H	Timer2 周期寄存器 PR2 高 8 位

8.9.13 T2CON0 (0x12)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	PR2U	TOUTPS[3:0]				TMR2ON	T2CKPS / T1CKPS	
Type	RW1	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit	Name	Function
7	PR2U	Timer2 更新周期和占空比的即时生效控制位： 1 = PR2/P1xDTy 缓冲值立即分别更新到 PR2ACT 和 P1xDTyACT 0 = <u>周期结束后正常更新</u>
6:3	TOUTPS	Timer2 后分频比： 0000 = 1 0001 = 2 0010 = 3 0011 = 4 0100 = 5 0101 = 6 0110 = 7 0111 = 8 1000 = 9 1001 = 10 1010 = 11 1011 = 12 1100 = 13 1101 = 14 1110 = 15 1111 = 16
2	TMR2ON	Timer2 模块： 1 = 使能 (PWM 单脉冲模式下自动清 0) 0 = <u>关闭</u>
1:0	T2CKPS / T1CKPS	Timer2/Timer1 预分频比： 00 = 1 01 = 4 1x = 16

8.9.14 T2CON1 (0x9E)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	-	-	-	P1OS	P1BZM	T2CKSRC[2:0]		
Type	RO	RO	RO	RW	RW	RW	RW	RW
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit	Name	Function
7:5	N/A	保留位
4	P1OS	单脉冲模式： 1 = 单脉冲 (One pulse) 模式 0 = 正常连续模式
3	P1BZM	蜂鸣器模式： 1 = 蜂鸣器 (Buzzer) 模式，50%占空比 0 = 正常 PWM 模式
2:0	T2CKSRC	Timer2 时钟源： 000 = 指令时钟 001 = 2 x 指令时钟 010 = 2x HIRC 011 = 2x LP, XT or EC (*) 100 = HIRC 101 = LIRC 110 = LP (*) 111 = XT (*) (*) FOSC 应相应配置成 LP/XT/EC 模式或选择 INTOSCIO，否则振荡器将不会运行。

8.9.15 P1CON (0x16)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	P1AUE	P1DC[6:0]						
Type	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit	Name	Function
7	P1AUE	PWM 自动重启： 1 = 当故障条件被清除时，P1BEVT 自动清零，PWM 自动重启 0 = 当故障条件被清除时，P1BEVT 由指令清零，PWM 重启
6:0	P1DC	死区时间 = P1DC[6:0] x T2CK

8.9.16 P1BR0 (0x17)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	P1BEVT	P1BKS[2:0]			P1BSS[1:0]		P1ASS[1:0]	
Type	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit	Name	Function
7	P1BEVT	PWM 发生故障事件标志位： 1 = Yes (锁存，直至被清零) 0 = No
6:4	P1BKS	PWM 故障源： 000: 禁止故障刹车功能 001: BKIN = 0 010: BKIN = 1 011: LVDW = 1 100: LVDW = 1 or BKIN = 0 101: LVDW = 1 or BKIN = 1 110: ADC 阈值比较结果为 1 111: 禁止故障刹车功能
3:2	P1BSS	故障下 P1B0 输出 (与极性有关): 00 = 高阻 01 = 逻辑 "0" 1x = 逻辑 "1" 如 P1B0P = 0, 逻辑 "0" = 0 如 P1B0P = 1, 逻辑 "0" = 1
1:0	P1ASS	故障下 P1Ax 及 P1AxN 输出 (与极性有关, x = 0~2): 00 = 高阻 01 = 逻辑 "0" 1x = 逻辑 "1" 如 P1AxP/P1AxNP = 0, 逻辑 "0" = 0 如 P1AxP/P1AxNP = 1, 逻辑 "0" = 1

8.9.17 P1BR1 (0x19)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	P1D2SS[1:0]		P1DSS[1:0]		P1C2SS[1:0]		P1CSS[1:0]	
Type	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit	Name	Function
7:6	P1D2SS	故障下 P1D1/P1D2 输出: 00 = 高阻 01 = 0 1x = 1
5:4	P1DSS	故障下 P1D0 输出 (与极性有关): 00 = 高阻 01 = 逻辑 "0" 1x = 逻辑 "1" 如 P1D0P = 0, 逻辑 "0" = 0 如 P1D0P = 1, 逻辑 "0" = 1
3:2	P1C2SS	故障下 P1C1 输出: 00 = 高阻 01 = 0 1x = 1
1:0	P1CSS	故障下 P1C0 输出 (与极性有关): 00 = 高阻 01 = 逻辑 "0" 1x = 逻辑 "1" 如 P1C0P = 0, 逻辑 "0" = 0 如 P1C0P = 1, 逻辑 "0" = 1

8.9.18 P1AUX (0x1E)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	-	-	P1B2SS[1:0]		P1CF2E	P1CF2	P1DF2E	P1DF2
Type	RO	RO	RW	RW	RW	RW	RW	RW
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit	Name	Function
7:6	N/A	保留位
5:4	P1B2SS	故障下 P1B1 输出： 00 = 高阻 01 = 0 1x = 1
3	P1CF2E	P1C1 管脚第 2 功能控制： 1 = 使能 0 = 关闭
2	P1CF2	P1C1 管脚第 2 功能选择： 1 = P1C xnor P1D (同或) 0 = P1C xor P1D (异或)
1	P1DF2E	P1D1/P1D2 管脚第 2 功能控制： 1 = 使能 0 = 关闭
0	P1DF2	P1D1/P1D2 管脚第 2 功能选择： 1 = P1B xnor P1C (同或) 0 = P1B xor P1C (异或)

8.9.19 P1OE (0x90)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	P1C0OE	P1B0OE	P1A2NOE	P1A2OE	P1A1NOE	P1A1OE	P1A0NOE	P1A0OE
Type	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit	Name	Function
7	P1C0OE	P1C0 输出到相关引脚： 1 = 使能 0 = 关闭
6	P1B0OE	P1B0 输出到相关引脚： 1 = 使能 0 = 关闭
5	P1A2NOE	P1A2N 输出到相关引脚： 1 = 使能 0 = 关闭
4	P1A2OE	P1A2 输出到相关引脚： 1 = 使能 0 = 关闭
3	P1A1NOE	P1A1N 输出到相关引脚： 1 = 使能 0 = 关闭
2	P1A1OE	P1A1 输出到相关引脚： 1 = 使能 0 = 关闭
1	P1A0NOE	P1A0N 输出到相关引脚： 1 = 使能 0 = 关闭
0	P1A0OE	P1A0 输出到相关引脚： 1 = 使能 0 = 关闭

8.9.20 P1OE2 (0x11B)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	P1D2OE	P1D1OE	P1D0OE	-	-	P1C1OE	P1B1OE	-
Type	RW	RW	RW	RO	RO	RW	RW	RO
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit	Name	Function
7	P1D2OE	P1D2 输出到相关引脚： 1 = 使能 0 = 关闭
6	P1D1OE	P1D1 输出到相关引脚： 1 = 使能 0 = 关闭
5	P1D0OE	P1D0 输出到相关引脚： 1 = 使能 0 = 关闭
4:3	N/A	保留位
2	P1C1OE	P1C1 输出到相关引脚： 1 = 使能 0 = 关闭
1	P1B1OE	P1B1 输出到相关引脚： 1 = 使能 0 = 关闭
0	N/A	保留位

8.9.21 P1POL (0x99)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	P1C0P	P1B0P	P1A2NP	P1A2P	P1A1NP	P1A1P	P1A0NP	P1A0P
Type	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit	Name	Function
7	P1C0P	P1C0 输出极性: 1 = 低电平 0 = 高电平
6	P1B0P	P1B0 输出极性: 1 = 低电平 0 = 高电平
5	P1A2NP	P1A2N 输出极性: 1 = 低电平 0 = 高电平
4	P1A2P	P1A2 输出极性: 1 = 低电平 0 = 高电平
3	P1A1NP	P1A1N 输出极性: 1 = 低电平 0 = 高电平
2	P1A1P	P1A1 输出极性: 1 = 低电平 0 = 高电平
1	P1A0NP	P1A0N 输出极性: 1 = 低电平 0 = 高电平
0	P1A0P	P1A0 输出极性: 1 = 低电平 0 = 高电平

8.9.22 P1POL2 (0x109)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	P1D2P	P1D1P	P1D0P	-	-	P1C1P	P1B1P	-
Type	RW	RW	RW	RO	RO	RW	RW	RO
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit	Name	Function
7	P1D2P	P1D2 输出极性: 1 = 低电平 (第 2 功能反向波形) 0 = 高电平 (第 2 功能波形)
6	P1D1P	P1D1 输出极性: 1 = 低电平 (第 2 功能反向波形) 0 = 高电平 (第 2 功能波形)
5	P1D0P	P1D0 输出极性: 1 = 低电平 0 = 高电平
4:3	N/A	保留位
2	P1C1P	P1C1 输出极性: 1 = 低电平 (第 2 功能反向波形) 0 = 高电平 (第 2 功能波形)
1	P1B1P	P1B1 输出极性: 1 = 低电平 0 = 高电平
0	N/A	保留位

8.9.23 ADCON2 (0x115)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	ADINTREF[1:0]		ETGTYP[1:0]		ADDLY8 /LEBPR8	ETGSEL[2:0]		
Type	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit	Name	Function
7:6	ADINTREF	内部 $V_{ADC-REF}$: 00 = 0.5 01 = 2.0 10 = 3.0 11 = (未连接)
5:4	ETGTYP	外部触发沿 (当 ADEX=1 时): 00 = (PWM 或 PA4-ADC_ETR) 下降沿 01 = (PWM 或 PA4-ADC_ETR) 上升沿 1x = 保留值
3	ADDLY8 /LEBPR8	ADC 延迟计数器或 LEB 计数器高 1 位 (见“ADDLY”)
2:0	ETGSEL	外部触发源 (当 ADEX=1 时): 000 = P1A0 001 = P1A0N 010 = P1B 011 = P1C 100 = P1D 101 = ADC_ETR 11x = (无)

8.9.24 ADDLY/LEBPRL (0x188)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	ADDLY[7:0] /LEBPRL[7:0]							
Type	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit	Name	Function
7:0	ADDLY /LEBPRL	ADC 延迟计数器/ LEB 计数器低 8 位 (非软件触发, ADEX = 1 有效) 延迟时间 = (ADDLY+1) x T_{AD} (如果启用 PWM 输出触发 ADC, 在 PWM 运行过程中不得更改 ADDLY)

8.9.25 LEBCON (0x185)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	LEBEN	LEBCH[1:0]		-	EDGS	-	-	-
Type	RW	RW	RW	RO	RW	RO	RO	RO
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit	Name	Function
7	LEBEN	ADC 触发和 BKIN 的 LEB 控制： 1 = 使能 0 = 关闭 注：当 GO/DONE=1 时进行切换将产生不可预知的结果；
6:5	LEBCH	LEB 信号源： 00 = P1A0 01 = P1B 10 = P1C 11 = P1D
4	N/A	保留位
3	EDGS	LEB 触发沿： 0 = 上升沿 1 = 下降沿
2:0	N/A	保留位

9. 数据 EEPROM (DROM)

FT61FC3x 片内集成有 128 x 8-bit 的非易失性 DATA EEPROM (DROM) 存储区，并独立于主程序区。此数据存储区的典型擦写次数可达 100 万次。可通过指令进行读/写访问，每次可读取或写入的单位为 1 个 byte (8-bit)，没有页模式(page mode)。擦除/编程实现了硬件自定时，无需软件查询，以节省有限的代码空间。因此写操作可在后台运行，不影响 CPU 执行其他指令，甚至可进入 SLEEP 状态。读操作需要 2 个指令时钟周期，而写操作需要的时间为 $T_{\text{WRITE-DROM}}$ (使能自动擦除为 2.8 ~ 5.2 ms，关闭自动擦除则为 1.4 ~ 2.6 ms)。芯片内置有电荷泵，因此不需要提供外部高压，即可对 DROM 区进行擦除和编程。写操作完成时将置位相应的中断标志位 EEIF。

不支持连续读(sequential READ) 或连续写(sequential WRITE)，因此每次读/写都必须更新相应的地址。

9.1 写 DROM

1. 设置 “GIE = 0”。
2. 判断 GIE，如果 “GIE = 1”，则重复步骤 (1)。
3. 将目标地址写入 EEADR。
4. 将目标数据写入 EEDAT。
5. 设置 “WREN3, WREN2, WREN1” = “1, 1, 1”，并在整个编程过程中保持此设置。
6. 须立即设置 “WR = 1” 以启动写 (否则将中止)。
7. 编程完成 (编程时间请参阅 $T_{\text{WRITE-DROM}}$) 后，“WR” 和 “WREN3, WREN2, WREN1” 都将自动清 0。

示例程序：

```

BCR INTCON, GIE
BTSC INTCON, GIE
LJUMP $-2
BANKSEL EEADR
LDWI 55H
STR EEADR           ; 地址为 0x55
STR EEDAT          ; 数据为 0x55
LDWI 34H
STR EECON1         ; WREN3/2/1 同时置 1
BSR EECON2, 0      ; 启动写
BSR INTCON, GIE    ; GIE 置 1

```

注：

1. 当编程正在进行中时，对 DROM 进行读操作将导致读取结果错误。
2. 如果编程完成前，WREN3, WREN2 或 WREN1 任意一位被清 0，在下次编程前需清除 EEIF 标志位。

9.2 读 DROM

将目标地址写入 EEADR 寄存器，然后启动读 (“RD = 1”)。2 个指令时钟周期后，DROM 数据被写入 EEDAT 寄存器，因而必须在读指令之后紧跟一条 NOP 指令。EEDAT 寄存器将保持此值直至下一次读或写操作。

读 DROM 的示例程序如下：

```
BANKSEL EEADR
LDWI dest_addr
STR EEADR
BSR EECON1, RD
NOP                ; 读等待
LDR EEDAT, W      ; 此时，数据可由指令读取
```

9.3 自动擦除功能

将数据写入字节 (byte) 的过程包括 2 步：先擦除字节，再编程字节。擦除操作将字节的所有 bits 擦成“1”，而编程操作会有选择地将个别 bits 写成“0”。本芯片内置自动擦除功能 (设置 PONLY = 0)，即编程前会先自动执行擦除操作。除高温环境外，建议使能自动擦除功能。

如果使能自动擦除，多次编程 FF 数据实际为多次擦除相应字节。然而多次编程非 FF 数据实际只对相应字节进行了一次编程，因为每次编程前都会先自动擦除。只有当自动擦除功能关闭时，重复编程才会有累积效应。某些情况下，比如在非常高的温度下，可能会需要关闭自动擦除功能，并进行重复编程以确保编程成功。流程如下：

1. 确保自动擦除使能。
2. 擦除字节。
3. 读 DROM。
4. 如果字节数据为 FF 则继续，否则返回步骤(2)。
5. 再执行相同次数的步骤(2)即擦除操作，以确保擦除强度。
6. 关闭自动擦除。
7. 编程期望值。
8. 读 DROM。
9. 如果字节数据为期望值则继续，否则返回步骤(7)。
10. 再执行相同次数的步骤(7)即累积编程，以确保编程强度。

9.4 DROM 相关寄存器汇总

名称	地址	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	复位值	
EEDAT	9A	EEDAT[7:0]								0000 0000	
EEADR	9B	-	EEADR[6:0]								-000 0000
EECON1	9C	-	-	WREN3	WREN2	WRERR	WREN1	PONLY	RD	--00 x000	
EECON2	9D	-	-	-	-	-	-	-	WR	-----0	

表 9-1 DROM 相关用户寄存器地址和复位值

9.4.1 EEDAT (0x9A)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	EEDAT[7:0]							
Type	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit	Name	Function
7:0	EEDAT	DROM 数据

9.4.2 EEADR (0x9B)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	-	EEADR[6:0]						
Type	RO	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit	Name	Function
7	N/A	保留位
6:0	EEADR	DROM 地址

9.4.3 EECON1 (0x9C)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	-	-	WREN3	WREN2	WRERR	WREN1	PONLY	RD
Type	RO	RO	RW	RW	RW	RW	RW	RW
Reset	0	0	0	0	x	0	0	0

Bit	Name	Function
7:6	N/A	保留位
5	WREN3	DROM 写使能 (bit 5)
4	WREN2	DROM 写使能 (bit 4)
3	WRERR	DROM 写错误标志位: 1 = 中止 (发生 MCLR 或 WDT 复位) 0 = 正常完成
2	WREN1	DROM 写使能 (bit 2) WREN3/ WREN2/ WREN1 结合使用: 111 = 使能, 完成后重置为 000 (其他) = 关闭
1	PONLY	DROM 自动擦除: 1 = 关闭 (不擦除, 只写) 0 = 使能 (先擦除, 再写)
0	RD	DROM 读控制位: 1 = 使能 (保持 4 个 SysClk 周期, 然后清零) 0 = 关闭

9.4.4 EECON2 (0x9D)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	-	-	-	-	-	-	-	WR
Type	RO	RO	RO	RO	RO	RO	RO	RW
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit	Name	Function
7:1	N/A	保留位
0	WR	DROM 写控制位: 1 = 启动一次写或写正在进行中 (完成后重置为 0) 0 = 完成

10. 12-bit 模/数转换器 (ANALOG TO DIGITAL CONVERTER, ADC)

ADC 模块可将模拟输入信号转换成 12-bit 的数字信号。ADC 可在不同的时钟速度下运行，并且在高达 2MHz 的时钟速度(即 100 kHz 的采样率，10 μs/采样) 下仍具有 11-bit 精度。

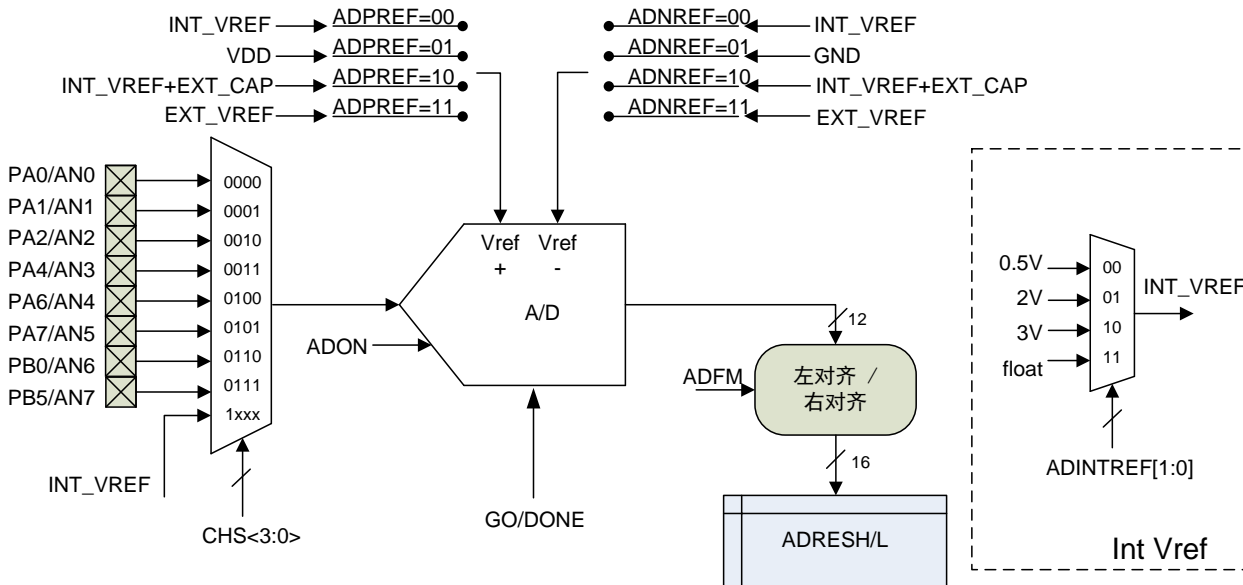


图 10-1 ADC 结构框图

模拟输入信号可选择为 8 个 I/O (ANx) 通道之一或 3 个内部参考电压(Internal $V_{ADC-REF}$)之一。ADC 由指令、I/O (PA4) 或 PWM 触发。在触发和 ADC 采样之间可增加延时或前沿消隐(Leading Edge Blanking, LEB)。

当 ADC 转换完成和/或 ADC 阈值比较结果匹配时，将置位相应的中断标志位，并可触发中断和/或从睡眠中唤醒。

ADC 参考电压($V_{ADC-REF}$)可通过指令选择为 V_{DD} ，3 个内部参考电压(0.5V, 2V, 3V)之一，或通过 I/O 输入外部参考电压。

ADC 不需要校准。另外，ADC 转换过程在后台运行，转换期间 CPU 可执行其他指令。

如果 ADC 需要在 SLEEP 下保持运行，且其转换时钟源为 Sysclk 或其分频时，则需通过另外使能所选时钟源为 Sysclk 的 Timers，来使系统时钟 Sysclk 在 SLEEP 下保持运行。当 ADC 的时钟源为 LIRC 时，进入 SLEEP 后 LIRC 将自动开启。

当 ADC 配置为硬件触发(PA4 或 PWM)时，GO/DONE 由硬件触发事件直接置位并启动 A/D 转换，软件置位 GO/DONE 将被忽略。

在高采样率的应用中，使用 ADC 时需注意 3 个时间点：

1. 所选通道开始采样的时刻。
2. 结束采样的时刻。采样保持电路断开前的瞬间，所选通道上的电压值被用于测量转换。
3. 数据转换完成时间。

10.1 ADC 配置

配置 ADC 包括以下设置 (更改配置时需设置 $ADON = 0$ 以关闭 A/D 转换或外部触发):

- 通道选择
- ADC 参考电压
- ADC 转换时钟源
- 转换结果格式
- 触发源
- ADC 延时或前沿消隐 (LEB)
- 阈值比较 (可选)
- 响应 (中断设置)

通道选择 – 由 CHS 寄存器选择输入通道, 连接到用于 ADC 转换的采样保持电路。相应的 I/O 需设置 $TRISx = 1$ 和 $ANSEL0x = 1$ 来配置成模拟输入。

ADC 参考电压 ($V_{ADC-REF}$) – ADC 以 2 个参考电压作为相对值来测量输入模拟电压: V_{REF+} 和 V_{REF-} 。参考电压可以选择为:

- V_{REF+} 可选 V_{DD} , V_{REF-} 可选 GND
- 内部参考电压
- 内部参考电压加外部电容 C_{EXT}
- 外部参考电压 (V_{REF+} 为 PA4, V_{REF-} 为 PA5)

V_{REF+} 和 V_{REF-} 可以为上述选择的不同组合, 但不可以同时选择内部参考电压, 否则 V_{REF-} 将强制连接到 GND。

内部参考电压可以为 0.5V, 2.0V, 3.0V, 或 “未连接” (参阅 “ADINTREF”)。

ADC 转换时钟选择 – ADC 可通过指令选择 8 种时钟频率 (参阅 “ADCS”):

- $TSEL = 2T$ 时为 $SysClk/N$; $TSEL = 4T$ 时为 $SysClk/2N$; $N = 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64$
- LIRC (256 kHz 或 32 kHz, 参阅 “LFMOD”)

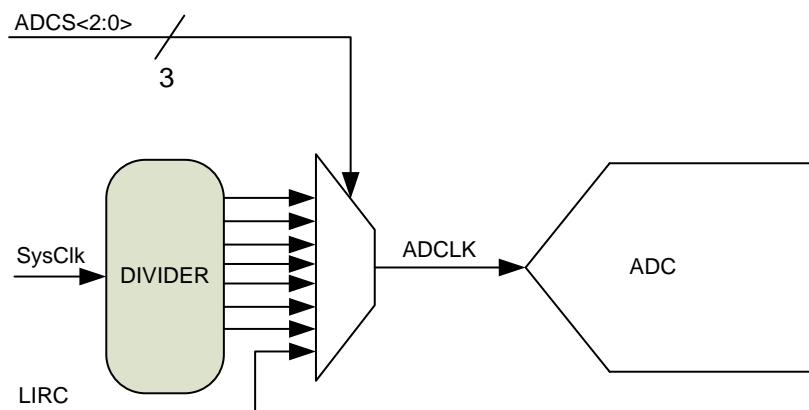


图 10-2 ADC 时钟配置

转换结果格式 – A/D 转换结果可储存为左对齐或右对齐两种格式(参阅 "ADFM")。

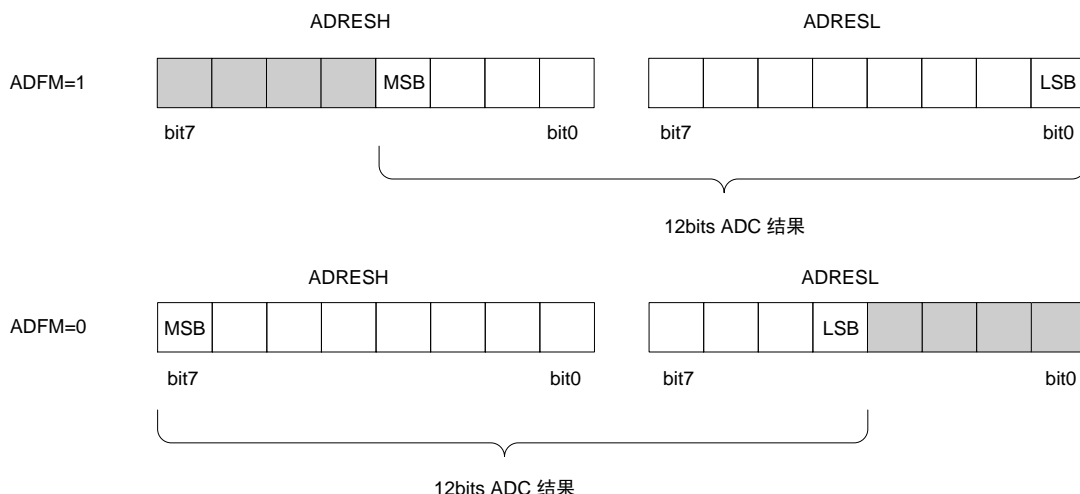


图 10-3 ADC 转换结果格式

10.1.1 ADC 触发和延时配置

ADC 转换可由指令 (ADEX = 0)、PWM 边沿或 I/O (PA4) 转变沿 (ADEX = 1) 触发。其中, PWM 或 PA4 的触发沿可选择为 "上升沿" 或 "下降沿" (参阅 "ETGTYP")。

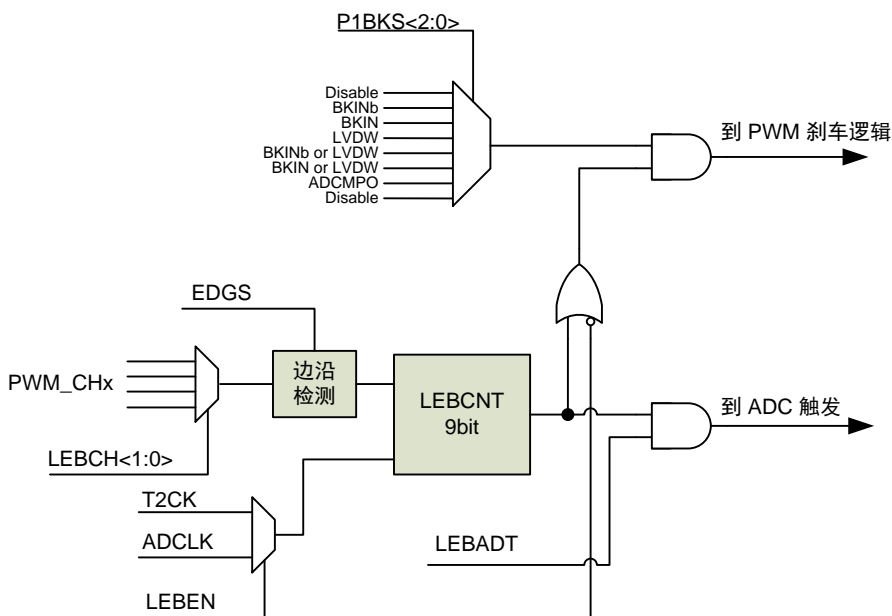


图 10-4 LEB 结构框图

在高速开关应用中, 开关 (如 MOSFETs/IGBTs) 导通瞬间通常会产生极大的瞬变电流, 而这些瞬变会导致测量误差。利用前沿消隐 (LEB) 功能, 应用程序可忽略 PWM 输出边沿附近由 MOSFETs/IGBTs 开关所导致的预期瞬变。

LEB 和 PWM 的时钟源均为 T2CK (Timer2 时钟源)。LEB 计时期间，ADC 保持采样，直至 LEB 计时溢出 (参阅 “LEBPR”)。在 LEB 计时周期内如果再次发生有效的 LEB 触发沿，则 LEB 定时器将清 0 并重新开始计数。

触发条件	延迟 / 消隐	触发通道
指令	(无延迟)	(N/A)
I/O (PA4)	$(ADDLY+1) \times T_{AD}$; $ADDLY = LEBPR$	I/O (PA4)
PWM	$(LEBPR+1) \times T_{AD}$	LEBEN = 0; ETGSEL (LEBCH 忽略)
	$(LEBPR+1) \times T_{T2CK} + 2 \times T_{AD}$ ($T_{T2CK} = \text{Timer2 period}$)	LEBEN = 1; LEBCH (ETGSEL 忽略)

表 10-1 ADC 触发，延迟和通道设置

如果由软件触发 ($ADEX = 0$)，GO/DONE 由指令置位后立即启动 A/D 转换。如果由 PA4 或 PWM 触发，则有一定的延迟时间 (“ $1 \times T_{AD}$ ” 或 “ $1 \times T_{T2CK} + 2 \times T_{AD}$ ”，参阅 [表 10-1](#))。另外可通过设置 ADDLY/LEBPR 寄存器在 GO/DONE 置位前增加额外的延迟。ADC 延时定时器 (ADDLY) 和 LEB 定时器 (LEBPR) 共用同一个 9-bit 计数器，此计数器由 LEBPR8 和 LEBPRL[7:0]组成。延迟结束后采样保持电路将在 “ $0 - 1 \times T_{AD}$ ” 时间内断开。

注：

1. 在使能 LEB 前，需先设置 ADEX 和 ADON 寄存器。
2. ADC 转换完成前将忽略新的触发条件。
3. 如果 LEBEN=1，则将忽略 ETGSEL，触发源即为 LEB 的触发源。此时由 LEB 定时器溢出触发 ADC 自动转换 (参阅 “LEBADT”)。

10.1.2 ADC 中止转换

有时需中止 ADC 转换，比如需启动新的 ADC 采样。

- 当 $ADEX = 0$ (指令触发)时，可通过软件设置 $GO/DONE = 0$ 来中止 ADC。
- 当 $ADEX = 1$ 时，必须通过关闭 ADC 模块($ADON = 0$)来中止 ADC。
- 当 ADC 转换被中止时，ADRESH 和 ADRESL 不会被更新，而是保持前一次的转换结果值。
- 系统复位时，由于相应的寄存器被复位，因此 ADC 将中止，且 ADC 模块被关闭。

10.1.3 中断

ADC 模块在发生下列事件时将置位相应的中断标志位：

- ADC 转换完成 (ADCIF)
- ADC 阈值比较匹配 (ACMPIF)

每个中断模块都有其相应的中断使能位(ADCIE 和 ACMPIE)，和更高层级的外设总中断(PEIE)，以及最高级别的全局中断(GIE)。

无论中断使能位是否打开，发生中断事件时都将置位相应的中断标志位。是否触发中断和/或从睡眠中唤醒则取决于相应的使能控制位(GIE, PEIE, ADCIE 和 ACMPIE)。

注： ADC 转换完成后会自动将结果与 ADCMPH 寄存器里的阈值进行比较(参阅“ADCMPEN”)。由 ADCMPOP 设置比较极性，当产生相应的匹配条件时将置位中断标志位 ACMPIF。仅转换结果的高 8 位用于阈值比较，因此 V_{REF+} 和 V_{REF-} 之间的比较 step 为 0.4%。当 ADFBEN = 1 时，也将使能相应中断。

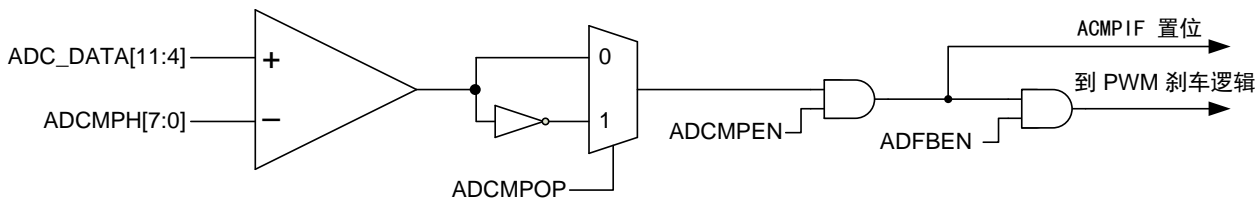


图 10-5 ADC 阈值比较结构框图

10.2 ADC 采样保持时间

采样保持时间 T_{ACQ} ，必须足够长以保证内部 ADC 电压稳定在输入通道电压的 0.01% 误差以内，从而达到 12bit 的精度(0.024%)。采样保持时间和外部串联电阻的关系如下(表 10-2)：

$$T_{ACQ} > 0.09 \times (R + 1) \mu s; R \text{ 的单位为 } k\Omega.$$

当采样保持时间 T_{ACQ} 为 $2\mu s$ 时，外部串联电阻必须 $\leq 21 k\Omega$ 。如果使用更大的串联电阻，则 T_{ACQ} 将成比例增加。结点漏电流限制了允许使用的最大串联电阻值。对于 5nA 的结点漏电流，在 50 kΩ 的串联电阻上将产生 0.25mV (2V 参考电压的 0.0125%) 的压降。而当温度超过 100°C 时，结点漏电流将大幅提高。因此，串联电阻越小越好。

串联电阻值	T_{ACQ}
> 50 kΩ	(不推荐)
43 kΩ	$\geq 4.0 \mu s$
21 kΩ	$\geq 2.0 \mu s$
< 21 kΩ	$\geq 2.0 \mu s$

表 10-2 不同的外部串联电阻与最短 T_{ACQ} 的对应关系

采样保持时间即为内部 ADC 观测输入通道电压的时间。

采样保持时间的开始 = 通道切换 (参阅“CHS”) 后或 ADC 稳定 (参阅 T_{ST}) 后，以时间较长者为准。

采样保持时间的结束 = 硬件触发延迟结束或 GO/DONE 置 1 后，延迟时间由触发条件决定 (参阅 表 10-1)，同时采样保持电路断开。

采样点 = GO/DONE 被置 1 时刻。

采样断开后开始数据转换，转换过程需 $13 \times T_{AD}$ 时间。由于采样断开到开始转换需要 $1 - 2 \times T_{AD}$ 延时，因此从硬件触发延迟结束或软件 GO/DONE 置 1 后到数据转换完成需要 $14 \times T_{AD}$ 到 $15 \times T_{AD}$ 时间。数据转换完成后，采样保持电路重新闭合，开始下一个采样周期，同样需等待足够长的采样时间 T_{ACQ} 后，才能再次启动 A/D 转换。

10.3 ADC 最短采样时间

T_{AD} 为 ADC 的时钟周期。完整的 12-bit 转换所需最短时间： $T_{ACQ} + 14 \times T_{AD}$

可保证 11-bit 精度的最高转换采样率为 100 kHz (~10 μ s/采样)。

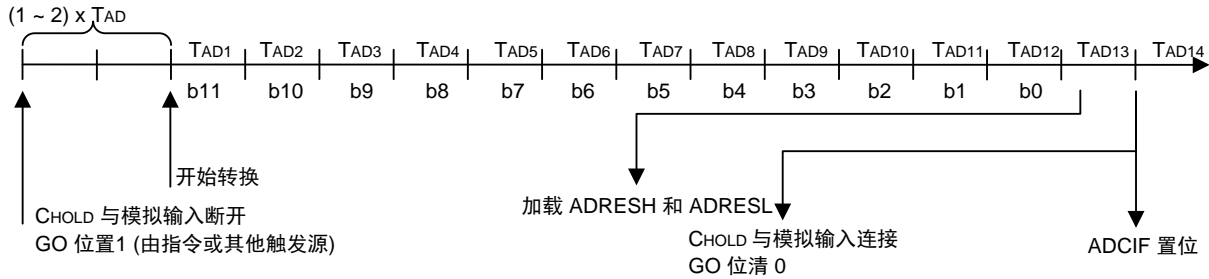


图 10-6 模数转换 T_{AD} 周期

10.4 ADC 转换步骤示例

设置 ADC:

1. 配置端口:

- a. 设置 $TRISx = 1$, 禁止引脚输出驱动。
- b. 设置 $ANSELx = 1$, 关闭数字输入、弱上拉和弱下拉功能。

2. 配置 ADC 模块:

- a. 选择 ADC 转换时钟源。
- b. 选择 ADC 参考电压。
- c. 选择 ADC 触发条件: 软件、PA4-ADC_ETR 或 PWM, 有或无 LEB。
- d. 选择转换结果格式。
- e. 使能阈值比较(可选)。

3. 配置 ADC 中断(可选):

- a. 使能 ADC 转换完成和/或阈值比较中断。
- b. 使能外设总中断。
- c. 关闭全局中断(如需执行中断服务程序则使能)。

4. 打开 ADC 模块。然后等待所需 ADC 稳定时间 T_{ST} (~15 μ s), 当 $V_{ADC-REF}$ 选择内部参考电压时, 则需等待内部参考电压的稳定时间 T_{VRINT} (参阅“ T_{VRINT} ”, 章节 14.7) 和 T_{ST} 时间的较长者, 即 $\max(T_{VRINT}, T_{ST})$ 。

至此, ADC 已准备好对不同的通道进行采样。对输入通道采样时:

1. ADC 输入选择为需测量的通道 (参阅“CHS”)。
2. 如有必要, 需清除 ADC 转换完成或阈值比较中断标志位。

3. 对采样时间 T_{ACQ} 有最低要求, T_{ACQ} 需足够长以保证内部 ADC 输入电容充满至输入通道电压的 0.01% 误差以内。另外取决于触发类型, 切换通道后或 ADC 稳定后 (以时间较长者为准) 可能会有一定的延迟再触发。
 - a. 对于软件触发, 需要额外的 T_{ACQ} 时间。
 - b. 对于 PA4-ADC_ETR 或 PWM 触发, 除非使用非常大的串联电阻, 否则内部延迟时间 $(ADDLY+1) \times T_{AD}$ 通常大于 T_{ACQ} , 因此不需要再额外延迟 T_{ACQ} 。
5. 等待所需的延迟后, 由指令置位 GO/DONE, 或等待硬件触发事件自动置位 GO/DONE, 以启动 A/D 转换。
6. 通过以下方式等待 ADC 转换完成:
 - a. 查询 GO/DONE 位。
 - b. 等待 ADC 中断 (使能中断时)。
7. 读取 ADC 转换结果。
8. 如有必要, 清除 ADC 转换完成或阈值比较中断标志位。

注:

1. 虽然 GO/DONE 和 ADON 在同一个寄存器(ADCON0)中, 但不应同时设置。
2. ADC 转换过程中或等待外部触发时, 不可更改配置。建议在 ADON = 0 时进行更改。

以下为 ADC 程序示例 (输入采样通道为 PA0, ADC 时钟为 LIRC):

```

BANKSEL ADCON1
LDWI B'01110000'           ; ADC LIRC clock
STR ADCON1
BANKSEL TRISA
BSR TRISA, 0               ; Set PA0 to input
BANKSEL ANSEL0
BSR ANSEL0, 0              ; Set-PA0 to analog
BANKSEL ADCON0
LDWI B'10000001'          ; Right justify,
STR ADCON0                  ; VDD, Vref, AN0, On
LCALL StableTime           ; ADC stable time
LCALL SampleTime           ; Acquisition delay, TACQ
BSR ADCON0, GO             ; Start conversion
BTSC ADCON0, GO            ; Conversion done?
LJUMP $-1                  ; No, test again
BANKSEL ADRESH;
LDR ADRESH, W              ; Read upper 4 bits
STR RESULTHI               ; Store in SRAM space
BANKSEL ADRESL;
LDR ADRESL, W              ; Read lower 8 bits
STR RESULTLO               ; Store in SRAMspace

```


10.5 ADC 相关寄存器汇总

名称	地址	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	复位值
ANSEL0	11E	ANSEL0[7:0]								0000 0000
ADRESL	111	ADRESL[7:0]								xxxx xxxx
ADRESH	112	ADRESH[7:0]								xxxx xxxx
ADCON0	113	-	CHS[3:0]			ADEX	GO/DONE	ADON		-000 0000
ADCON1	114	ADFM	ADCS[2:0]		ADNREF[1:0]		ADPREF[1:0]		0000 0000	
ADCON2	115	ADINTREF[1:0]		ETGTYP[1:0]		ADDLY8	ETGSEL[2:0]		0000 0000	
ADCON3	186	ADFBEN	ADCMPOP	ADCMPEN	-	LEBADT	-	-	-	000- 0---
ADCMPIH	187	ADCMPIH[7:0]								0000 0000
ADDLY	188	ADDLY[7:0] / LEBPRL[7:0]								0000 0000
LEBCON	185	LEBEN	LEBCH[1:0]		-	EDGS	-	-	-	000- 0---

表 10-3 ADC 相关用户寄存器地址和复位值

10.5.1 ANSEL0 (0x11E)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	ANSEL0[7:0]							
Type	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit	Name	Function
7:0	ANSEL0	AN[7:0] 引脚功能: 1 = 模拟输入 0 = 数字 I/O

10.5.2 ADRESL (0x111)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	ADRESL[7:0]							
Type	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit	Name	Function
7:0	ADRESL	ADC 转换结果低有效位 (LSB): 当 ADFM=0 时: ADRESL[7:4] = 低 4 位 (其余为“0”) 当 ADFM=1 时: ADRESL[7:0] = 低 8 位

10.5.3 ADRESH (0x112)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	ADRESH[7:0]							
Type	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit	Name	Function
7:0	ADRESH	ADC 转换结果高有效位 (MSB): 当 ADFM=0 时: ADRESH[7:0] = 高 8 位 当 ADFM=1 时: ADRESH[3:0] = 高 4 位 (其余为“0”)

10.5.4 ADCON0 (0x113)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	-	CHS[3:0]				ADEX	GO/DONE	ADON
Type	RO	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit	Name	Function
7	N/A	保留位
6:3	CHS	ADC 模拟输入通道: 0000 = AN0 0001 = AN1 0010 = AN2 0011 = AN3 0100 = AN4 0101 = AN5 0110 = AN6 0111 = AN7 1xxx = 内部 $V_{ADC-REF}$
2	ADEX	ADC 触发: 1 = PA4 或 PWM 置 GO/DONE (硬件触发) 0 = 由指令置 GO/DONE (软件触发)
1	GO/DONE	ADC 转换启动和状态位: 1 = 软件, PA4 或 PWM 启动 A/D 转换 (转换完成后自动清零) 0 = 转换完成 / 未进行转换
0	ADON	ADC 模块: 1 = 使能 0 = 关闭 (无电流消耗)

10.5.5 ADCON1 (0x114)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	ADFM	ADCS[2:0]			ADNREF[1:0]		ADPREF[1:0]	
Type	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit	Name	Function																		
7	ADFM	ADC 转换结果格式: 1 = 右对齐 0 = 左对齐																		
6:4	ADCS	ADC 时钟源: <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>2T</td> <td>4T</td> </tr> <tr> <td>000 = $\text{SysClk}/2$</td> <td>$\text{SysClk}/4$</td> </tr> <tr> <td>001 = $\text{SysClk}/8$</td> <td>$\text{SysClk}/16$</td> </tr> <tr> <td>010 = $\text{SysClk}/32$</td> <td>$\text{SysClk}/64$</td> </tr> <tr> <td>011 = SysClk</td> <td>$\text{SysClk}/2$</td> </tr> <tr> <td>100 = $\text{SysClk}/4$</td> <td>$\text{SysClk}/8$</td> </tr> <tr> <td>101 = $\text{SysClk}/16$</td> <td>$\text{SysClk}/32$</td> </tr> <tr> <td>110 = $\text{SysClk}/64$</td> <td>$\text{SysClk}/128$</td> </tr> <tr> <td>111 = LIRC</td> <td>LIRC</td> </tr> </table>	2T	4T	000 = $\text{SysClk}/2$	$\text{SysClk}/4$	001 = $\text{SysClk}/8$	$\text{SysClk}/16$	010 = $\text{SysClk}/32$	$\text{SysClk}/64$	011 = SysClk	$\text{SysClk}/2$	100 = $\text{SysClk}/4$	$\text{SysClk}/8$	101 = $\text{SysClk}/16$	$\text{SysClk}/32$	110 = $\text{SysClk}/64$	$\text{SysClk}/128$	111 = LIRC	LIRC
2T	4T																			
000 = $\text{SysClk}/2$	$\text{SysClk}/4$																			
001 = $\text{SysClk}/8$	$\text{SysClk}/16$																			
010 = $\text{SysClk}/32$	$\text{SysClk}/64$																			
011 = SysClk	$\text{SysClk}/2$																			
100 = $\text{SysClk}/4$	$\text{SysClk}/8$																			
101 = $\text{SysClk}/16$	$\text{SysClk}/32$																			
110 = $\text{SysClk}/64$	$\text{SysClk}/128$																			
111 = LIRC	LIRC																			
3:2	ADNREF	$V_{\text{ADC-REF-}}$ (负参考电压): 00 = 内部 $V_{\text{ADC-REF}}$ 01 = GND 10 = 内部 $V_{\text{ADC-REF}}$ + 外部电容 C_{EXT} 11 = 外部参考电压 (I/O)																		
1:0	ADPREF	$V_{\text{ADC-REF+}}$ (正参考电压): 00 = 内部 $V_{\text{ADC-REF}}$ 01 = V_{DD} 10 = 内部 $V_{\text{ADC-REF}}$ + 外部电容 C_{EXT} 11 = 外部参考电压 (I/O)																		

10.5.6 ADCON2 (0x115)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	ADINTREF[1:0]		ETGTYP[1:0]		ADDLY8 /LEBPR8	ETGSEL[2:0]		
Type	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit	Name	Function
7:6	ADINTREF	内部 $V_{ADC-REF}$: 00 = <u>0.5</u> 01 = 2.0 10 = 3.0 11 = (未连接)
5:4	ETGTYP	外部触发沿 (当 ADEX=1 时): 00 = (PWM 或 PA4-ADC_ETR) 下降沿 01 = (PWM 或 PA4-ADC_ETR) 上升沿 1x = 保留值
3	ADDLY8 / LEBPR8	ADC 延迟计数器或 LEB 计数器高 1 位 (见“ADDLY”)
2:0	ETGSEL	外部触发源 (当 ADEX=1 时): 000 = P1A0 001 = P1A0N 010 = P1B 011 = P1C 100 = P1D 101 = ADC_ETR 11x = (无)

10.5.7 ADCON3 (0x186)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	ADFBEN	ADCMPOP	ADCMPEM	-	LEBADT	-	-	-
Type	RW	RW	RW	RO	RW	RO	RO	RO
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit	Name	Function
7	ADFBEN	ADC 阈值比较结果匹配事件触发 PWM 故障刹车： 1 = 使能 0 = 关闭
6	ADCMPOP	ADC 阈值比较极性： 1 = ADC 结果的高 8 位 < ADCMPH[7:0] 0 = ADC 结果的高 8 位 ≥ ADCMPH[7:0]
5	ADCMPEM	ADC 阈值比较： 1 = 使能 0 = 关闭
4	N/A	保留位
3	LEBADT	LEB 结束后，ADC 开始自动转换： 1 = 触发 ADC 转换 0 = 不触发 ADC 转换
2:0	N/A	保留位

10.5.8 ADCMPH (0x187)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	ADCMPH[7:0]							
Type	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit	Name	Function
7:0	ADCMPH	ADC 比较阈值 (仅高 8 位, 0.4% steps)

10.5.9 ADDLY/LEBPRL (0x188)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	ADDLY[7:0] / LEBPRL[7:0]							
Type	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit	Name	Function
7:0	ADDLY / LEBPRL	ADC 延迟计数器/ LEB 计数器低 8 位 (非软件触发, ADEX = 1 有效) 延迟时间 = (ADDLY+1) x T _{AD} (如果启用 PWM 输出触发 ADC, 在 PWM 运行过程中不得更改 ADDLY)

10.5.10 LEBCON (0x185)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	LEBEN	LEBCH[1:0]		-	EDGS	-	-	-
Type	RW	RW	RW	RO	RW	RO	RO	RO
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit	Name	Function
7	LEBEN	ADC 触发和 BKIN 的 LEB 控制: 1 = 使能 0 = 关闭 注: 当 GO/DONE=1 时进行切换将产生不可预知的结果
6:5	LEBCH	LEB 信号源: 00 = P1A0 01 = P1B 10 = P1C 11 = P1D
4	N/A	保留位
3	EDGS	LEB 触发沿: 0 = 上升沿 1 = 下降沿
2:0	N/A	保留位

11. 存储区读/写保护

程序区(PROM)可配置为全区读保护, 或扇区读/写保护(每个扇区空间为 1 k x 14bit)。数据 EEPROM 区(DROM)可配置为全区读保护。这些保护功能均由 IDE 界面进行选择配置。

名称	功能	默认
CPDB	DROM 全区读保护	关闭
CPB	PROM 全区读保护	关闭
FSECPB2	PROM 扇区 2 (1k x 14bit) 读/写保护	关闭
FSECPB1	PROM 扇区 1 (1k x 14bit) 读/写保护	关闭
FSECPB0	PROM 扇区 0 (1k x 14bit) 读/写保护	关闭

表 11-1 存储区读/写保护初始化配置寄存器

12. 指令集 (INSTRUCTION SET)

汇编语法	功能	运算	状态位
NOP	空操作	None	NONE
SLEEP	进入 SLEEP 模式	0 → WDT; Stop OSC	/PF, /TF
CLRWDT	清看门狗 (喂狗)	0 → WDT	/PF, /TF
LJUMP N	无条件跳转	N → PC	NONE
LCALL N	调用子程序	N → PC; PC + 1 → Stack	NONE
RETI	从中断返回	Stack → PC; 1 → GIE	NONE
RET	从子程序返回	Stack → PC	NONE
BCR R, b	将寄存器 R 的 b 位清 0	0 → R(b)	NONE
BSR R, b	将寄存器 R 的 b 位置 1	1 → R(b)	NONE
CLRR R	将寄存器 R 清 0	0 → R	Z
LDR R, d (MOVf)	将 R 存到 d	R → d	Z
COMR R, d	R 的反码	/R → d	Z
INCR R, d	R + 1	R + 1 → d	Z
INCRSZ R, d	R + 1, 结果为 0 则跳过	R + 1 → d	NONE
DECR R, d	R - 1	R - 1 → d	Z
DECRSZ R, d	R - 1, 结果为 0 则跳过	R - 1 → d	NONE
SWAPR R, d	将寄存器 R 的半字节交换	R(0-3)R(4-7) → d	NONE
RRR R, d	R 带进位循环右移	R(0) → C; R(n) → R(n-1); C → R(7);	C
RLR R, d	R 带进位循环左移	R(7) → C; R(n) → R(n+1); C → R(0);	C
BTSC R, b	位测试, 结果为 0 则跳过	Skip if R(b)=0	NONE
BTSS R, b	位测试, 结果为 1 则跳过	Skip if R(b)=1	NONE
CLRW	将工作寄存器 W 清 0	0 → W	Z
STTMD	将 W 内容存到 OPTION	W → OPTION	NONE
CTLIO R	设置 I/O 方向控制寄存器 TRISr	W → TRISr	NONE
STR R (MOVWF)	将 W 存到 R	W → R	NONE
ADDWR R, d	W 与 R 相加	W + R → d	C, HC, Z
SUBWR R, d	R 减 W	R - W → d	C, HC, Z
ANDWR R, d	W 与 R 相与	R & W → d	Z
IORWR R, d	W 与 R 相或	W R → d	Z
XORWR R, d	W 与 R 异或	W ^ R → d	Z
LDWI I (MOVLW)	将立即数存到 W	I → W	NONE
ANDWI I	W 与立即数 I 相与	I & W → W	Z
IORWI I	W 与立即数 I 相或	I W → W	Z
XORWI I	W 与立即数 I 异或	I ^ W → W	Z
ADDWI I	W 与立即数 I 相加	I + W → W	C, HC, Z
SUBWI I	立即数 I 减 W	I - W → W	C, HC, Z
RETW I	返回, 将立即数 I 存到 W	Stack → PC; I → W	NONE

表 12-1 37 条 RISC 指令

字段	描述
R(F)	SFR/SRAM 地址
W	工作寄存器
b	8-bit 寄存器 R / RAM 中的位地址
I / Imm (k)	立即数
X	不关心, 值可以为 0 或 1
d	<u>目标寄存器选择</u> 1 = 结果存放到寄存器 R / RAM 0 = 结果存放到 W
N	程序绝对地址
PC	程序计数器
/PF	掉电标志位
/TF	超时标志位
TRISr	TRISr 寄存器, r 可以是 A, B, C
C	进位 / 借位
HC	半进位 / 半借位
Z	0 标志位

表 12-2 操作码字段

13. 特殊功能寄存器 (SPECIAL FUNCTION REGISTERS, SFR)

有 2 种特殊功能寄存器(SFR):

- 初始化配置寄存器: 由仿真器界面设置(Integrated Development Environment, IDE);
- 用户寄存器

13.1 初始化配置寄存器



图 13-1 由 IDE 设置的初始化配置寄存器

名称	功能		默认
CPB	PROM 全区读保护		关闭
MCLRE	外部 I/O 复位		关闭
PWRTEB	上电延时定时器(PWRT), 初始化配置完成后额外延时~64ms		关闭
WDTE	<u>WDT</u> <ul style="list-style-type: none"> 使能 (指令不能禁止) 由指令控制 (SWDTEN) 		SWDTEN 控制
FOSC	<ul style="list-style-type: none"> LP: PC1 (+) 和 PC0 (-) 接外部低速晶振 XT: PC1 (+) 和 PC0 (-) 接外部高速晶振 EC: PC1 (+) 接外部时钟输入, PC0 为 I/O INTOSC: PB0 或 PA2 输出“指令时钟”, PC0 和 PC1 为 I/O <u>INTOSCIO</u>: PC0 和 PC1 为 I/O 		INTOSCIO
CPDB	DROM 全区读保护		关闭
CSUMENB	程序空间校验和的验证功能		关闭
TSEL	<u>指令时钟与系统时钟 SysClk 的对应关系 (2T or 4T):</u> <ul style="list-style-type: none"> 2 (指令时钟= SysClk/2) 4 (指令时钟= SysClk/4) 		2
FCMEN	故障保护时钟监控器		使能
IESO	XT / LP 双速时钟启动		使能
RDCTRL	<u>当 TRISx = 0 时, 读 PORTx 寄存器的返回值</u> <ul style="list-style-type: none"> 输入锁存器 输出锁存器 		输出
LVREN	<u>LVR</u>	<ul style="list-style-type: none"> 使能 关闭 非 SLEEP 模式下使能 通过指令控制 (SLVREN) 	关闭
IRBTE	非法指令复位启动初始化配置		关闭
MRBTE	MCLRE 复位启动初始化配置		关闭
WDTBTE	WDT 复位启动初始化配置		关闭
LVRS	<u>5 档 V_{BOR} 电压(V): 2.5 / 2.8 / 3.1 / 3.6 / 4.1</u>		2.5
FSECPB0	PROM 扇区 0 (1k x 14bit) 读/写保护		关闭
FSECPB1	PROM 扇区 1 (1k x 14bit) 读/写保护		关闭
FSECPB2	PROM 扇区 2 (1k x 14bit) 读/写保护		关闭

表 13-1 初始化配置寄存器 (由 IDE 设置)

13.2 用户寄存器

用户寄存器，即特殊功能寄存器(SFR)和 SRAM 分布在 4 个 bank 中。在访问寄存器前，必须先切换到相应的 bank。

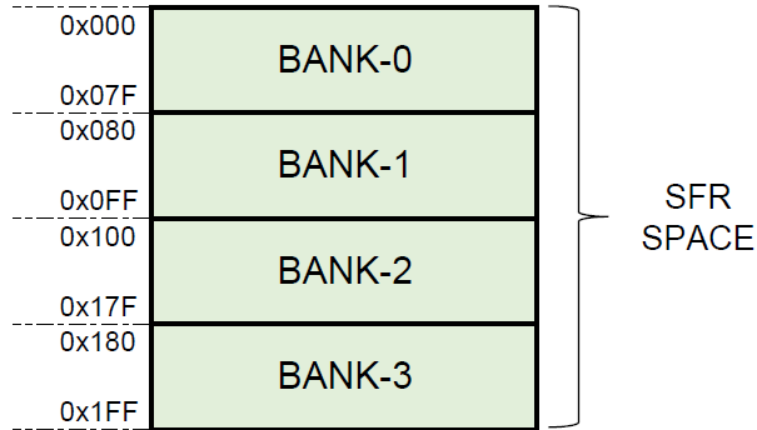


图 13-2 间接寻址

由于切换 bank 需要额外的指令，因此一些常用的 SFR 同时存储在 4 个 bank 中，以减少切换操作，这些 4 个 bank 所共有的寄存器值是同步的。

名称	地址	bit 7	bit 6	bit 5	bit 4	bit 3	bit 2	bit 1	bit 0	复位值
INDF	0, 80, 100, 180	使用 FSR 的内容对数据存储器进行访问 (非物理寄存器)								xxxx xxxx
PCL	2, 82, 102, 182	程序计数器 (PC) 低 8 位								0000 0000
STATUS	3, 83, 103, 183	FSRB8	PAGE[1:0]	/TF	/PF	Z	HC	C		0001 1xxx
FSR	4, 84, 104, 184	间接寻址指针寄存器								xxxx xxxx
PCLATH	A, 8A, 10A, 18A	-	-	-	程序计数器 (PC) 高 5 位锁存器					---0 0000
INTCON	B, 8B, 10B, 18B	GIE	PEIE	TOIE	INTE	PAIE	TOIF	INTF	PAIF	0000 0000
-	0x70 - 0x7F 0xF0 - 0xFF 0x170 - 0x17F 0x1F0 - 0x1FF	公共 BANK SRAM 区								xxxx xxxx

表 13-2 4 个 BANK 共有的寄存器

名称	地址	bit 7	bit 6	bit 5	bit 4	bit 3	bit 2	bit 1	bit 0	复位值	
INDF	00	使用 FSR 的内容对数据存储寄存器进行访问 (非物理寄存器)								xxxx xxxx	
TMR0	01	Timer0 计数器								xxxx xxxx	
PCL	02	程序计数器 (PC) 低 8 位								0000 0000	
STATUS	03	FSRB8	PAGE[1:0]	/TF	/PF	Z	HC	C		0001 1xxx	
FSR	04	间接寻址指针寄存器								xxxx xxxx	
PORTA	05	PORTA[7:0] 数据								xxxx xxxx	
PORTB	06	PORTB[7:0] 数据								xxxx xxxx	
PORTC	07	-	-	-	-	-	-	PORTC[1:0] 数据		---- --xx	
P1DDTL	08	P1D 占空比低 8 位								0000 0000	
P1DDTH	09	P1D 占空比高 8 位								0000 0000	
PCLATH	0A	-	-	-	程序计数器 (PC) 高 5 位锁存器					---0 0000	
INTCON	0B	GIE	PEIE	T0IE	INTE	PAIE	T0IF	INTF	PAIF	0000 0000	
PIR1	0C	EEIF	CKMIF	LVDIF	ACMPIF	TMR1IF	OSFIF	TMR2IF	ADCIF	0000 0000	
FOSCCAL	0D	FOSCCAL [7:0]								xxxx xxxx	
P1ADTL	0E	P1A 占空比低 8 位								0000 0000	
P1BDTL	0F	P1B 占空比低 8 位								0000 0000	
P1CDTL	10	P1C 占空比低 8 位								0000 0000	
TMR2L	11	Timer2 计数器低 8 位								0000 0000	
T2CON0	12	PR2U	TOUTPS[3:0]			TMR2ON	T2CKPS[1:0]			0000 0000	
TMR2H	13	Timer2 计数器高 8 位								0000 0000	
P1ADTH	14	P1A 占空比高 8 位								0000 0000	
P1BDTH	15	P1B 占空比高 8 位								0000 0000	
P1CON	16	P1AUE	P1DC [6:0]								0000 0000
P1BR0	17	P1BEVT	P1BKS[2:0]		P1BSS[1:0]		P1ASS[1:0]			0000 0000	
WDTCON	18	-	WCKSRC[1:0]	WDTPS[3:0]			SWDTEN			-000 1000	
P1BR1	19	P1D2SS[1:0]		P1DSS[1:0]		P1C2SS[1:0]		P1CSS[1:0]		0000 0000	
P1CDTH	1A	P1C 占空比高 8 位								0000 0000	
MSCON0	1B	-	-	ROMLPE	CLKOS	SLVREN	CKMAVG	CKCNTI	T2CKRUN	--01 0000	
SOSCPRL	1C	SOSCPRL [7:0]								1111 1111	
SOSCPRH	1D	-	-	-	-	SOSCPRH[11:8]				---- 1111	
P1AUX	1E	-	-	P1B2SS[1:0]		P1CF2E	P1CF2	P1DF2E	P1DF2	--00 0000	
T0CON0	1F	-	-	-	-	T0ON	T0CKRUN	T0CKSRC[1:0]		---- 1000	
20-3F		SRAM BANK0, (32 Bytes) 物理地址 0x20-0x3F								xxxx xxxx	
40-7F		SRAM BANK0, (64 Bytes) 物理地址 0x40-0x7F								xxxx xxxx	

表 13-3 SFR, BANK 0

名称	地址	bit 7	bit 6	bit 5	bit 4	bit 3	bit 2	bit 1	bit 0	复位值
INDF	80	使用 FSR 的内容对数据存储寄存器进行访问 (非物理寄存器)								xxxx xxxx
OPTION	81	/PAPU	INTEDG	T0CS	T0SE	PSA	PS[2:0]			1111 1111
PCL	82	程序计数器 (PC) 低 8 位								0000 0000
STATUS	83	FSRB8	PAGE[1:0]		/TF	/PF	Z	HC	C	0001 1xxx
FSR	84	间接寻址指针寄存器								xxxx xxxx
TRISA	85	PORTA 方向控制								1111 1111
TRISB	86	PORTB 方向控制								1111 1111
TRISC	87	-	-	-	-	-	-	PORTC 方向控制		---- --11
PSRCB1	88	PB5, PB4, PB3, PB2 源电流设置								1111 1111
WPDA	89	PORTA 弱下拉								0000 0000
PCLATH	8A	-	-	-	程序计数器 (PC) 高 5 位锁存器				---	0 0000
INTCON	8B	GIE	PEIE	T0IE	INTE	PAIE	T0IF	INTF	PAIF	0000 0000
PIE1	8C	EEIE	CKMIE	LVDIE	ACMPIE	TMR1IE	OSFIE	TMR2IE	ADCIE	0000 0000
WPDC	8D	-	-	-	-	-	-	PORTC 弱下拉		---- --00
PCON	8E	LVDL[3:0]				LVDEN	LVDW	/POR	/BOR	0000 0xqq
OSCCON	8F	LFMOD	IRCF[2:0]			OSTS	HTS	LTS	SCS	0100 x000
P1OE	90	P1C0OE	P1B0OE	P1A2NOE	P1A2OE	P1A1NOE	P1A1OE	P1A0NOE	P1A0OE	0000 0000
PR2L	91	Timer2 周期寄存器 PR2 低 8 位								1111 1111
PR2H	92	Timer2 周期寄存器 PR2 高 8 位								1111 1111
WPUC	93	-	-	-	-	-	-	PORTC 弱上拉		---- --00
PSRCC	94	-	-	-	-	PC1, PC0 源电流设置				---- 1111
WPUA	95	PORTA 弱上拉								1111 1111
IOCA	96	PORTA 端口变化中断设置								0000 0000
-	97	-								---- ----
-	98	-								---- ----
P1POL	99	P1C0P	P1B0P	P1A2NP	P1A2P	P1A1NP	P1A1P	P1A0NP	P1A0P	0000 0000
EEDAT	9A	EEDAT[7:0]								0000 0000
EEADR	9B	-	EEADR[6:0]							-000 0000
EECON1	9C	-	-	WREN3	WREN2	WRERR	WREN1	PONLY	RD	--00 x000
EECON2	9D	-	-	-	-	-	-	-	WR	---- ----0
T2CON1	9E	-	-	-	P1OS	P1BZM	T2CKSRC[2:0]			---0 0000
PSINKC	9F	-	-	-	-	-	-	PORTC 灌电流设置		---- --00
A0-BF		SRAM BANK1 (32Bytes), 物理地址 0x00-0x1F								xxxx xxxx
C0-EF		SRAM BANK1 (48Bytes), 物理地址 0x80-0xAF								xxxx xxxx
F0-FF		SRAM, 访问 BANK0's 0x70-0x7F								xxxx xxxx

表 13-4 SFR, BANK 1

名称	地址	bit 7	bit 6	bit 5	bit 4	bit 3	bit 2	bit 1	bit 0	复位值	
INDF	100	使用 FSR 的内容对数据存储寄存器进行访问 (非物理寄存器)								xxxx xxxx	
-	101	-								-----	
PCL	102	程序计数器 (PC) 低 8 位								0000 0000	
STATUS	103	FSRB8	PAGE[1:0]	/TF	/PF	Z	HC	C		0001 1xxx	
FSR	104	间接寻址指针寄存器								xxxx xxxx	
ODCONA	105	PORTA 开漏								0000 0000	
ODCONB	106	PORTB 开漏								0000 0000	
ODCONC	107	-	-	-	-	-	-	PORTC 开漏		-----00	
-	108	-								-----	
P1POL2	109	P1D2P	P1D1P	P1D0P	-	-	P1C1P	P1B1P	-	000- -00-	
PCLATH	10A	-	-	-	程序计数器 (PC) 高 5 位锁存器					---0 0000	
INTCON	10B	GIE	PEIE	T0IE	INTE	PAIE	T0IF	INTF	PAIF	0000 0000	
PSRCB2	10C	-	-	-	-	PB7, PB6 源电流设置				---- 1111	
WPUB	10D	PORTB 弱上拉								0000 0000	
WPDB	10E	PORTB 弱下拉								0000 0000	
PSINKB	10F	PORTB 灌电流设置						-		0000 00--	
LVDCON	110	-			LVDP	LVDDEB	LVDM[2:0]			---0 1100	
ADRESL	111	ADC 转换结果低有效位								xxxx xxxx	
ADRESH	112	ADC 转换结果高有效位								xxxx xxxx	
ADCON0	113	-	CHS[3:0]				ADEX	GO/DONE	ADON	-000 0000	
ADCON1	114	ADFM	ADCS[2:0]			ADNREF[1:0]		ADPREF[1:0]		0000 0000	
ADCON2	115	ADINTREF[1:0]		ETGTYP[1:0]		ADDLY8	ETGSEL[2:0]			0000 0000	
PR1L	116	Timer1 周期寄存器 PR1 低 8 位								1111 1111	
PR1H	117	-				Timer1 周期寄存器 PR1 高 4 位				---- 1111	
TMR1L	118	Timer1 计数器低 8 位								0000 0000	
TMR1H	119	-				Timer1 计数器高 4 位				---- 0000	
T1CON0	11A	-			T1CKPSA	T1CKRUN	T1ON	T1CKSRC[1:0]			---0 0000
P1OE2	11B	P1D2OE	P1D1OE	P1D0OE	-	-	P1C1OE	P1B1OE	-	000- -00-	
-	11C	-								-----	
-	11D	-								-----	
ANSEL0	11E	ANSEL0[7:0]								0000 0000	
-	11F	-								-----	
120-16F		SRAM BANK2 (80 Bytes), 物理地址 0xB0-0xFF								xxxx xxxx	
170-17F		SRAM, 访问 BANK0's 0x70-0x7F								xxxx xxxx	

表 13-5 SFR, BANK 2

名称	地址	bit 7	bit 6	bit 5	bit 4	bit 3	bit 2	bit 1	bit 0	复位值
INDF	180	使用 FSR 的内容对数据存储寄存器进行访问 (非物理寄存器)								xxxx xxxx
-	181	-								-----
PCL	182	程序计数器 (PC) 低 8 位								0000 0000
STATUS	183	FSRB8	PAGE[1:0]		/TF	/PF	Z	HC	C	0001 1xxx
FSR	184	间接寻址指针寄存器								xxxx xxxx
LEBCON	185	LEBEN	LEBCH[1:0]		-	EDGS	-	-	-	000- 0---
ADCON3	186	ADFBEN	ADCMPOP	ADCM PEN	-	LEBADT	-	-	-	000- 0---
ADCM PH	187	ADCM PH[7:0]								0000 0000
ADDLY	188	ADDLY[7:0] / LEBPRL[7:0]								0000 0000
PCLATH	18A	-	-	-	程序计数器 (PC) 高 5 位锁存器				---	0 0000
INTCON	18B	GIE	PEIE	TOIE	INTE	PAIE	TOIF	INTF	PAIF	0000 0000
-	18C	-								-----
-	18D	-								-----
-	18E	-								-----
LVDTRIM	19F	-	LVDADJ[3:0]			-			-	-100 0---
1A0-1EF		-								-----
1F0-1FF		SRAM, 访问 BANK0's 0x70-0x7F								xxxx xxxx

表 13-6 SFR, BANK 3

注:

1. INDF 不是物理寄存器;
2. 灰色部分表示没有实现;
3. 不要对未实现的寄存器位进行写操作;

13.3 STATUS 寄存器 (0x03, 0x83, 0x103, 0x183)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	FSRB8	PAGE[1:0]		/TF	/PF	Z	HC	C
Type	RW	RW	RW	RO	RO	RW	RW	RW
Reset	0	0	0	1	1	x	x	x

Bit	Name	Function
7	FSRB8	FSR 寄存器第 8 位，与 FSR 组成一个 9 位的寄存器，在间接寻址时使用，详见 章节 13.4 。
6:5	PAGE	寄存器存储区 (bank) 选择位 (用于直接寻址): 00 = Bank 0 (0x00h – 0x7Fh) 01 = Bank 1 (0x80h – 0xFFh) 10 = Bank 2 (0x100 – 0x17F) 11 = Bank 3 (0x180 – 0x1FF)
4	/TF	超时标志位: 1 = <u>上电后，执行了 CLRWDT 或 SLEEP 指令</u> 0 = 发生 WDT 超时溢出
3	/PF	掉电标志位: 1 = <u>上电复位后或执行了 CLRWDT 指令</u> 0 = 执行了 SLEEP 指令
2	Z	0 标志位 (算术或逻辑运算的结果为零?): 1 = Yes 0 = No
1	HC	半进位 / 半借位 (算术运算结果的第 4 低位向高位进位或借位?): 1 = 进位，或未借位 0 = 未进位，或借位
0	C	进位 / 借位 (算术运算结果的最高位发生了进位或借位?): 1 = 进位，或未借位 0 = 未进位，或借位

注:

- 同其他寄存器一样, STATUS 状态寄存器也可以作为任何指令的目标寄存器。但如果一条影响 Z、HC 或 C 位的指令以 STATUS 作为目标寄存器, 那么对这三位的写操作将被禁止, Z、HC 和 C 位只受运算结果影响从而被置 1 或清 0。此时, 当执行一条以 STATUS 作为目标寄存器的指令后, STATUS 的内容可能与预期不一致。
- 建议只使用 BCR、BSR、SWAPR 和 STR 指令来操作 STATUS 寄存器。

13.4 PCL 和 PCLATH

程序区分为 Page0 (2k Words) 和 Page1 (1k Words)。在 Page0 的末尾 (0x7FF)将翻转到 Page1 的开头 (0x800)，而在 Page1 的末尾 (0xBFF)将回滚到 Page0 的开头 (0x000)。由于指令的地址宽度为 11 位，只能寻址 2kW。因此对于需要从一个 page 跳转到另一个 page 的 LJUMP 和 LCALL 等长跳转指令，则需设置 PCLATH 以便先移动到相应的 Page0 或 Page1。从 Page0 移动到 Page1 的程序示例如下：

```
LDWI 08 ;
STR PCLATH ; PCLATH = 08 (PCLATH = 00 if jump from page1 to page0)
LJUMP label_in_page1 ; Jump to Page1
```

程序计数器(PC)为 12 位宽。其低 8 位来自可读写 PCL 寄存器，高 4 位(PC[11:8])来自 PCLATH，不可直接读写。发生复位时，PC 将被清 0。图 13-3 显示了装载 PC 值的两种情形。

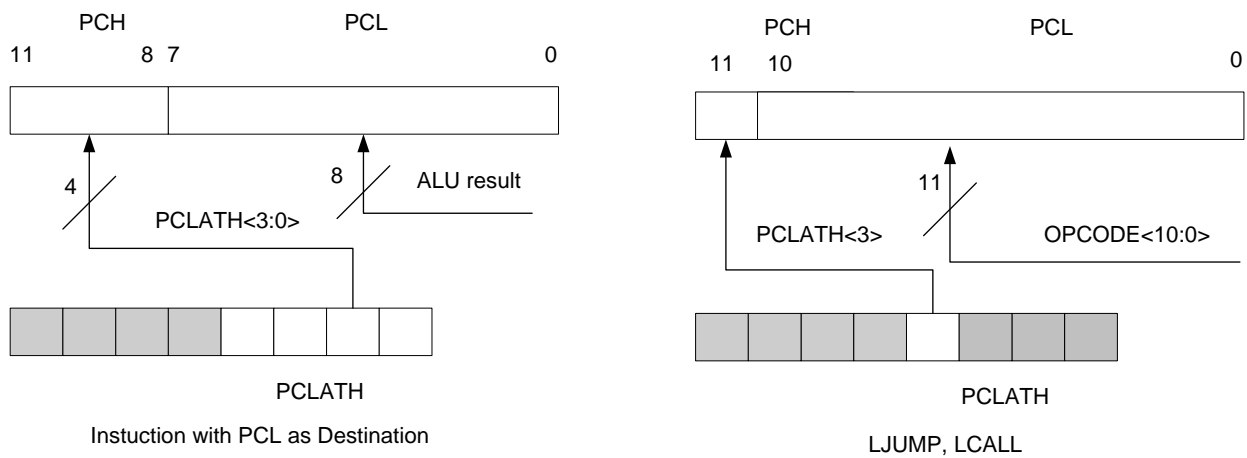


图 13-3 装载 PC 值的不同情况

执行任何以 PCL 寄存器为目标寄存器的指令将同时使程序计数器 PC[11:8]位被 PCLATH 内容所取代。因此可通过将所需的高 4 位先写入 PCLATH 寄存器来更改程序计数器 PC 的全部内容。

计算 LJUMP 指令是通过向程序计数器 PC 加入偏移量(ADDWR PCL)来实现的。因此通过修改 PCL 寄存器来跳转到查找表或程序分支表(计算 LJUMP)时应特别谨慎。假定 PCLATH 设置为表的起始地址，如果表的长度大于 255 条指令，或地址低 8 位在表的中间，计满至 0xFF 返回到 0x00，那么在每次表的起始地址或表内的目标地址发生计满返回时，PCLATH 必须递增。

INDF 不是物理存在的寄存器，对 INDF 进行寻址将产生间接寻址。

任何使用 INDF 寄存器的指令，实际上是对文件选择寄存器(File Select Register, [FSRB8, FSR])所指向的单元进行存取。间接对 INDF 进行读操作将返回 0，间接对 INDF 进行写操作将导致空操作(可能会影响状态标志位)。

14. 电气特性

14.1 极限参数

工作环境温度等级 3.....	-40 – +85°C
工作环境温度等级 2.....	-40 – +105°C
工作环境温度等级 1.....	-40 – +125°C
存储温度.....	-40 – +125°C
结工作温度范围(Tj).....	-40 – +150°C
电源电压.....	V _{SS} -0.3V – V _{SS} +6.0V
端口输入电压.....	V _{SS} -0.3V – V _{DD} +0.3V

注:

1. 超过上述“极限参数”所规定的范围，可能会对芯片造成永久性损坏。
2. 除非另作说明，所有特性值的测试条件为 25°C, V_{DD} = 2.5 – 5.5V。
3. 本节所示的值和范围基于特性值，并非最终出货的标准值。
4. 除非另作说明，生产测试温度为 25°C。由于高温筛选不是常规测试流程，超出上述工作环境温度时，芯片的某些性能参数将不能保证。
5. 150°C 下，未经压力测试的典型数据保持时间大于 10 年。

14.2 工作特性

参数		最小值	典型值	最大值	单位	条件
Fsys (SysClk)	2T/4T	-	-	16	MHz	-40 – 85°C, V _{DD} = 2.5 – 5.5V
指令周期 (T _{INSTRCLK})	2T	-	125	-	ns	SysClk = HIRC
	4T	-	250	-	ns	
	2T	-	61	-	µs	SysClk = LIRC
	4T	-	122	-	µs	
TOCKI 高或低脉冲宽度		0.5 * T _{TOCK} + 20	-	-	ns	无预分频
		10	-	-	ns	有预分频
TOCKI 输入周期		Max. 20 and (T _{TOCK} +40)/N	-	-	ns	N = 1, 2, 4, ..., 256 (预分频值)
上电复位保持时间 (T _{DRH})		-	8	-	ms	25°C, PWRT disable
外部复位脉冲宽度 (T _{MCLRb})		2000	-	-	ns	25°C
WDT 周期 (T _{WDT})		-	1	-	ms	后分频比 = 1:32

注: T_{TOCK} 是指由 TOCKSRC 所选的时钟周期。

14.3 POR, LVR, LVD

上电复位 (POR)

参数	最小值	典型值	最大值	单位	条件
I_{POR} 工作电流	-	0.14	-	μA	25°C, $V_{DD} = 3.3V$
V_{POR}	-	1.65	-	V	25°C

低电压复位 (LVR)

参数	最小值	典型值	最大值	单位	条件
I_{LVR} 工作电流	-	37.7	-	μA	25°C, $V_{DD} = 3.3V$
V_{LVR} , LVR 阈值	2.40	2.5	2.60	V	25°C
	2.69	2.8	2.91		
	2.98	3.1	3.22		
	3.46	3.6	3.74		
	3.94	4.1	4.26		
LVR delay	94	-	125	μs	25°C, $V_{DD} = 2.5 - 5.5V$

低电压检测 (LVD)

参数	最小值	典型值	最大值	单位	条件
I_{LVD} 工作电流	-	39.2	-	μA	25°C, $V_{DD} = 3.3V$
V_{LVD} , LVD 阈值	2.59	2.7	2.81	V	25°C
	2.88	3.0	3.12		
	3.17	3.3	3.43		
	3.46	3.6	3.74		
	3.84	4.0	4.16		
LVD delay	188	-	250	ns	25°C, $V_{DD} = 2.5 - 5.5V$

14.4 I/O 端口电路

参数		最小值	典型值	最大值	单位	条件
V _{IL}		0	-	0.3* V _{DD}	V	
V _{IH}		0.7* V _{DD}	-	V _{DD}	V	
漏电流		-1	-	1	μA	V _{DD} = 5V
源电流 (Source)	PB2-7, PC0-1	L0	-	-3	mA	25°C, V _{DD} = 5V, V _{OH} = 4.5V
	PB2-7, PC0-1	L1	-	-5		
	PA2, PB2-7, PC0-1	L2	-	-14		
	PA0-1, PA3-7, PB0-1	L3	-	-18		
灌电流 (Sink)	PB2-7, PC0-1	L0	-	35	mA	25°C, V _{DD} = 5V, V _{OL} = 0.5V
	PA2, PB2-7, PC0-1	L1	-	49		
	PA0-1, PA3-7, PB0-1	L2	-	55		
上拉电阻		-	17	-	kΩ	-
下拉电阻		-	17	-	kΩ	-
上拉电阻		-	37	-	kΩ	同时使能上拉和
下拉电阻		-	37	-	kΩ	下拉

14.5 工作电流 (I_{DD})

参数	SysClk	典型值 @V _{DD}			单位	
		2.5V	3.0V	5.5V		
正常模式 (2T) - I _{DD}	16 MHz	1.152	1.402	1.525	mA	
	8 MHz	0.651	0.778	0.835		
	4 MHz	0.518	0.569	0.598		
	2 MHz	0.322	0.356	0.374		
	1 MHz	0.221	0.245	0.257		
	500 kHz	0.172	0.192	0.201		
	250 kHz	0.148	0.165	0.173		
	32 kHz	0.019	0.021	0.022		
PROM 低功耗模式 (2T) - I _{DD}	32 kHz	0.007	0.007	0.008		
Sleep 模式 (WDT OFF, LVR OFF), I _{SB}	-	0.093	0.098	0.122	μA	
Sleep 模式 (WDT ON, LVR OFF)	LIRC	32 kHz	1.149	1.321		1.461
	LP	-	15.122	17.195		24.602
Sleep 模式 (WDT OFF, LVR ON)	-	28.757	33.814	53.990		
Sleep 模式 (WDT ON, LVR ON)	32 kHz	29.815	35.038	55.323		
Sleep 模式 (WDT OFF, LVR OFF, LVD ON)	-	33.629	38.106	55.927		

注： Sleep 模式 I_{SB} 的测试条件为所有 I/O 设置成输入模式并外部下拉到 GND。

14.6 内部振荡器

内部低频振荡器 (LIRC)

测试条件为 LIRC 选择 32 kHz (LFMOD=0)。

参数	最小值	典型值	最大值	单位	条件
频率范围	30.4	32	33.6	kHz	25°C, $V_{DD} = 2.5V$
随温度变化范围	-5.0%	-	2.0%	-	-40 – 85°C, $V_{DD} = 2.5V$
随电源电压变化范围	-1.0%	-	1.0%	-	25°C, $V_{DD} = 2.5 - 5.5V$
I_{LIRC} 工作电流	-	1.3	-	μA	25°C, $V_{DD} = 3.0V$
启动时间	-	4.6	-	μs	25°C, $V_{DD} = 3.0V$

内部高频振荡器 (HIRC)

参数	最小值	典型值	最大值	单位	条件
频率范围	15.84	16	16.16	MHz	25°C, $V_{DD} = 2.5V$
随温度变化范围	-4.5%	-	2.0%	-	-40 – 85°C, $V_{DD} = 2.5V$
随电源电压变化范围	-1.0%	-	1.0%	-	25°C, $V_{DD} = 2.5 - 5.5V$
I_{HIRC} 工作电流	-	40	-	μA	25°C, $V_{DD} = 3.0V$
启动时间	-	2.5	-	μs	25°C, $V_{DD} = 3.0V$

14.7 ADC (12 bit) 和 ADC V_{REF}

ADC (12 bit)

参数	最小值	典型值	最大值	单位	条件
ADC 工作电压 V_{DD}	2.7	-	5.5	V	
ADC 工作电流 I_{VDD}	-	85	-	μA	$V_{REF+} = V_{DD} = 2.7V$
	-	95	-	μA	$V_{REF+} = V_{DD} = 3.0V$
	-	125	-	μA	$V_{REF+} = V_{DD} = 5.5V$
模拟输入电压 V_{AIN}	V_{REF-}	-	V_{REF+}	V	
外部参考电压 V_{REF}	-	-	V_{DD}	V	
分辨率	-	-	12	bit	
积分误差 E_{IL}	-	± 1.0	-	LSB	$V_{REF+} = V_{DD} = 5.0V,$ $V_{REF-} = GND,$ $F_{ADCLK} = 250kHz$
微分误差 E_{DL}	-	± 2.0	-	LSB	
偏移误差 E_{OFF}	-	± 3.0	-	LSB	
增益误差 E_{GN}	-	± 5.0	-	LSB	$V_{REF+} = V_{DD} = 5.0V,$ $V_{REF-} = GND,$ $F_{ADCLK} = 250kHz$
转换时钟周期 T_{AD}	-	2	-	μs	
转换时钟数	-	16	-	T_{AD}	
稳定时间 (T_{ST})	-	15	-	μs	
采样时间 (T_{ACQ})	-	≥ 2	-	μs	
模拟电压源阻抗 (ZAI)	-	-	10	k Ω	(推荐)

ADC V_{REF}

参数	最小值	典型值	最大值	单位	条件	
内部参考电压 $V_{ADC-REF}$	$V_{ADC-REF} = 0.5V$	0.492	0.5	0.508	V	
	$V_{ADC-REF} = 2.0V$	1.990	2	2.010	V	
	$V_{ADC-REF} = 3.0V$	2.985	3	3.015	V	
稳定时间 T_{VRINT}	$V_{ADC-REF} = 0.5V$	-	400	-	μs	
		-	600	-	μs	$C_{EXT} = 1\mu F$
	$V_{ADC-REF} = 2.0V$	-	450	-	μs	
		-	800	-	μs	$C_{EXT} = 1\mu F$
	$V_{ADC-REF} = 3.0V$	-	450	-	μs	
		-	1200	-	μs	$C_{EXT} = 1\mu F$

注:

1. 除非另作说明, 典型值的测试条件为 $25^{\circ}C, V_{DD} = 5.0V$ 。
2. C_{EXT} 为内部参考电压 $V_{ADC-REF}$ 所接的外部电容 (当 ADPREF 或 ADNREF 配置成 10 时)。

14.8 Program 和 Data EEPROM

参数		最小值	典型值	最大值	单位	条件
$V_{DD-READ}$	Program/Data EE 读电压	V_{POR}	-	5.5	V	-40 – 85 / 105°C
$V_{DD-WRITE}$	Program EE 写电压	2.5	-	5.5	V	-40 – 85 / 105°C
	Data EE 写电压	2.5	-	5.5		
N_{END}	Program EE 擦/写次数	100 k	-	-	cycle	25 °C
		40 k	-	-		85 °C
		10 k	-	-		105 °C
	Data EE 擦/写次数	1,000 k	-	-		25 °C
		400 k	-	-		85 °C
		100 k	-	-		105 °C
T_{RET}	Program EE 数据保持	20	-	-	年	1k 次擦写后 @ 85 °C
		10	-	-		1k 次擦写后 @ 105 °C
	Data EE 数据保持	20	-	-		10k 次擦写后 @ 85 °C
		10	-	-		10k 次擦写后 @ 105 °C
T_{WRITE}	Data EE 写时间	-	4.0	-	ms	使能自动擦除
		-	2.0	-		关闭自动擦除
I_{PROG}	Data EE 编程电流	-	280	-	μA	25 °C, $V_{DD} = 3 V$

14.9 EMC 特性

ESD

参数		最小值	典型值	最大值	单位	条件
V_{ESD}	HBM	4000	-	-	V	MIL-STD-883H Method 3015.8

Latch-up

参数	最小值	典型值	最大值	单位	条件
LU, static latch-up	200	-	-	mA	EIA/JESD 78

EFT

参数	最小值	典型值	最大值	单位	条件
V_{EFT}	5.5	-	-	kV	$V_{DD} (5V)$ 与 GND 间的电容: 1 μF

15. 特性图

注： 特性图基于特性值，仅供参考，未经生产测试。

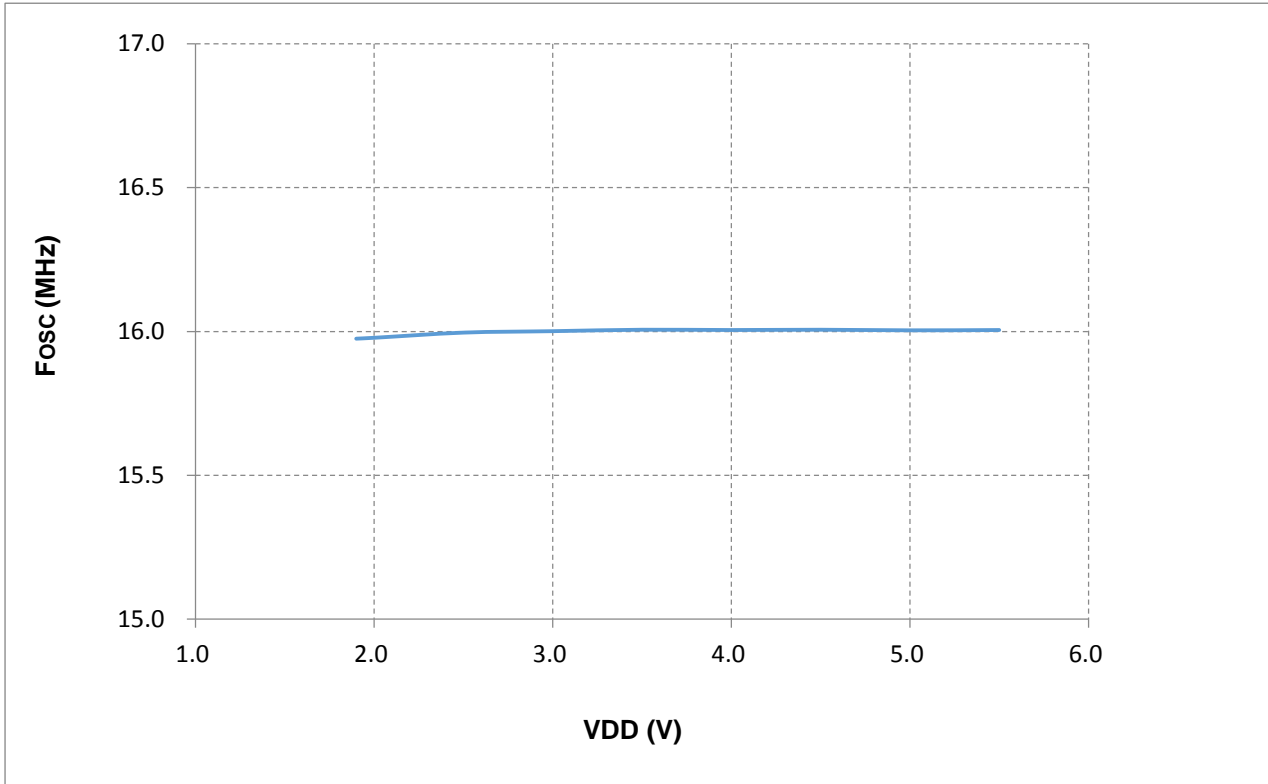


图 15-1 HIRC vs. V_{DD} ($T_A = 25^\circ\text{C}$)

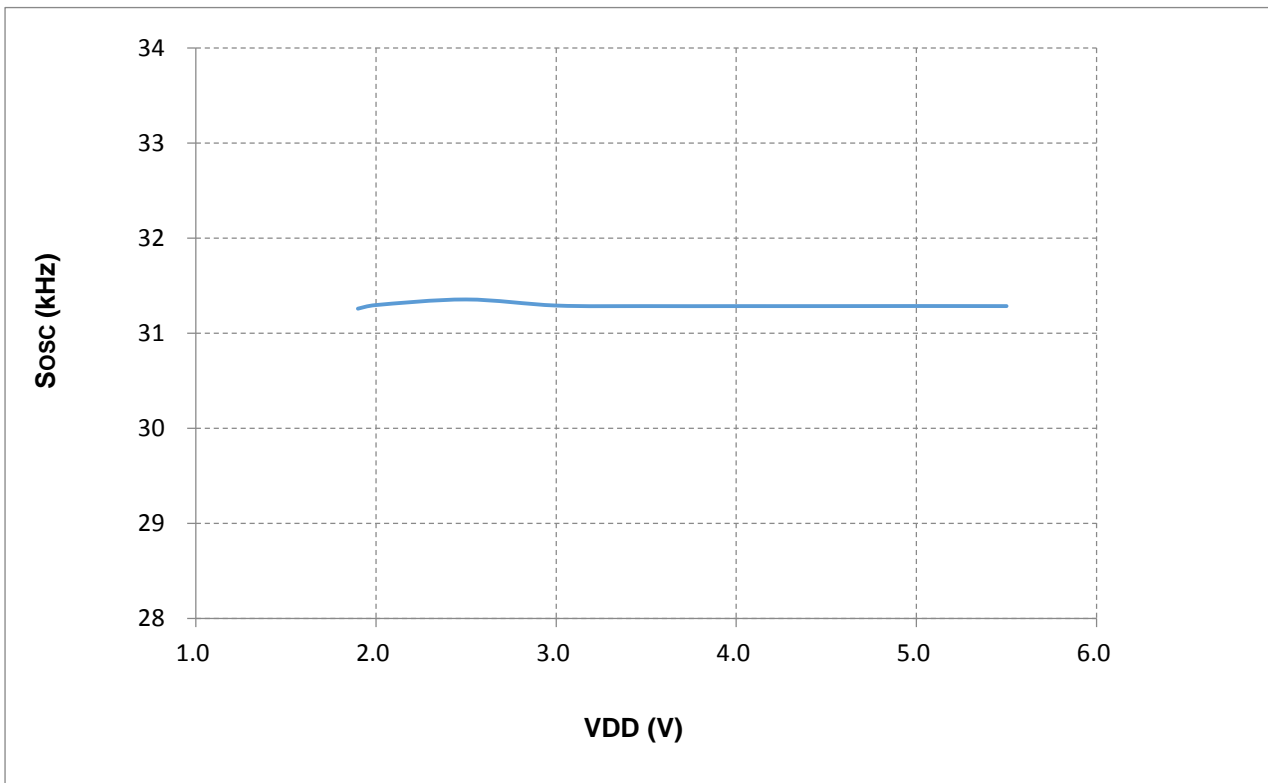


图 15-2 LIRC vs. V_{DD} ($T_A = 25^\circ\text{C}$)

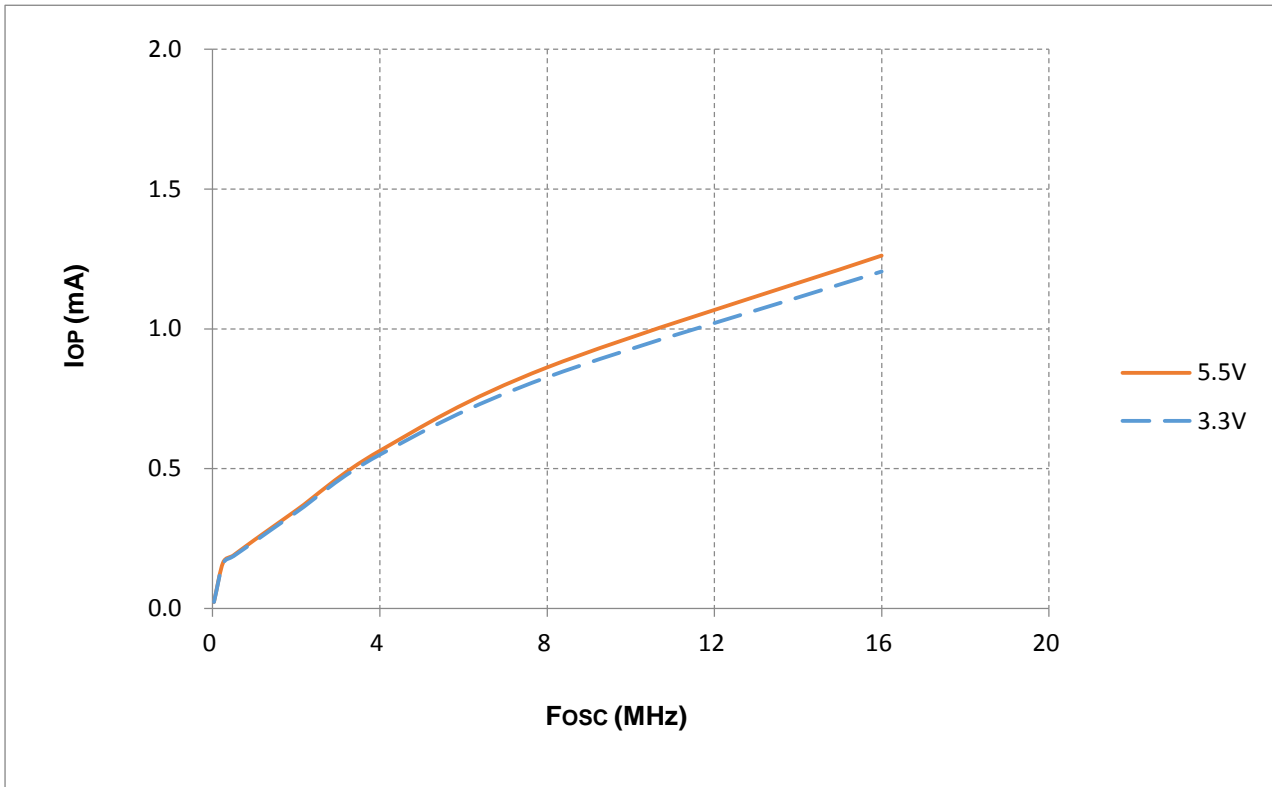


图 15-3 I_{DD} vs. Frequency (2T, $T_A = 25^\circ\text{C}$)

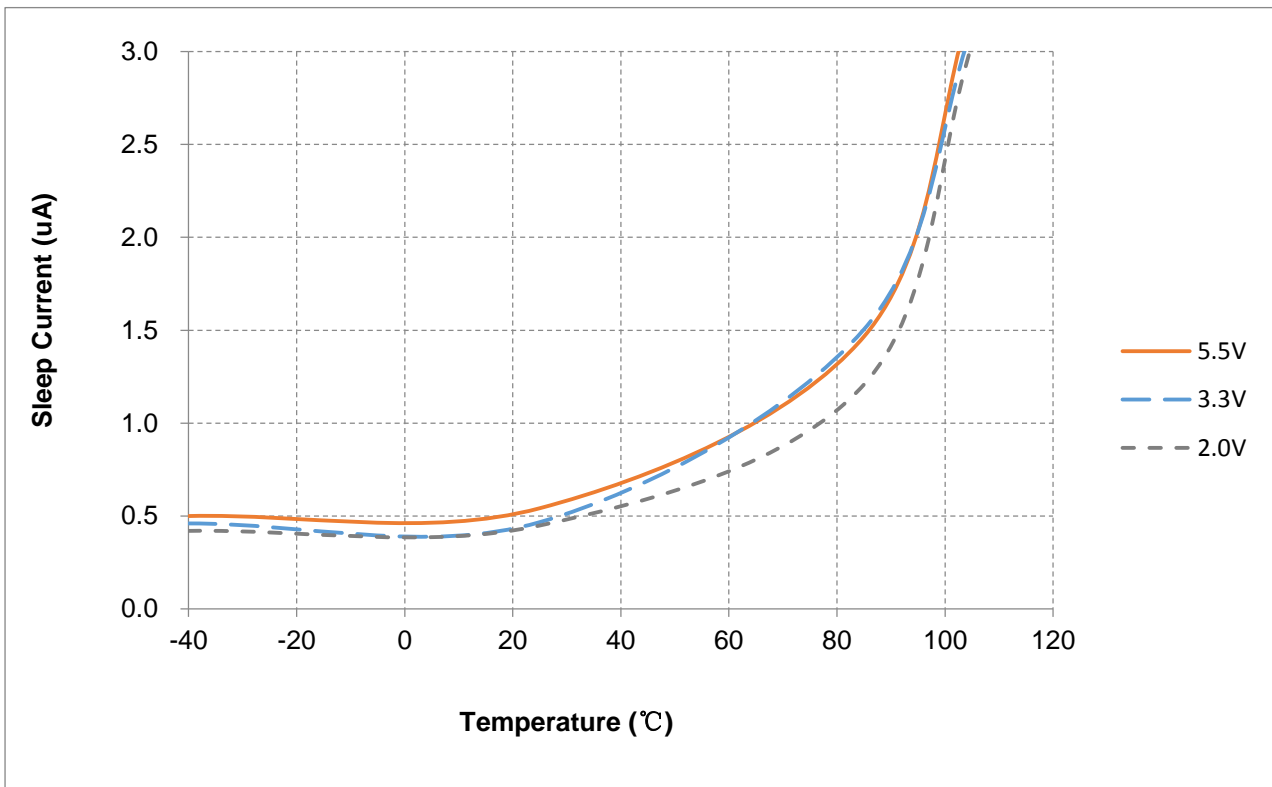


图 15-4 Sleep Current (I_{SB}) vs. Temperature

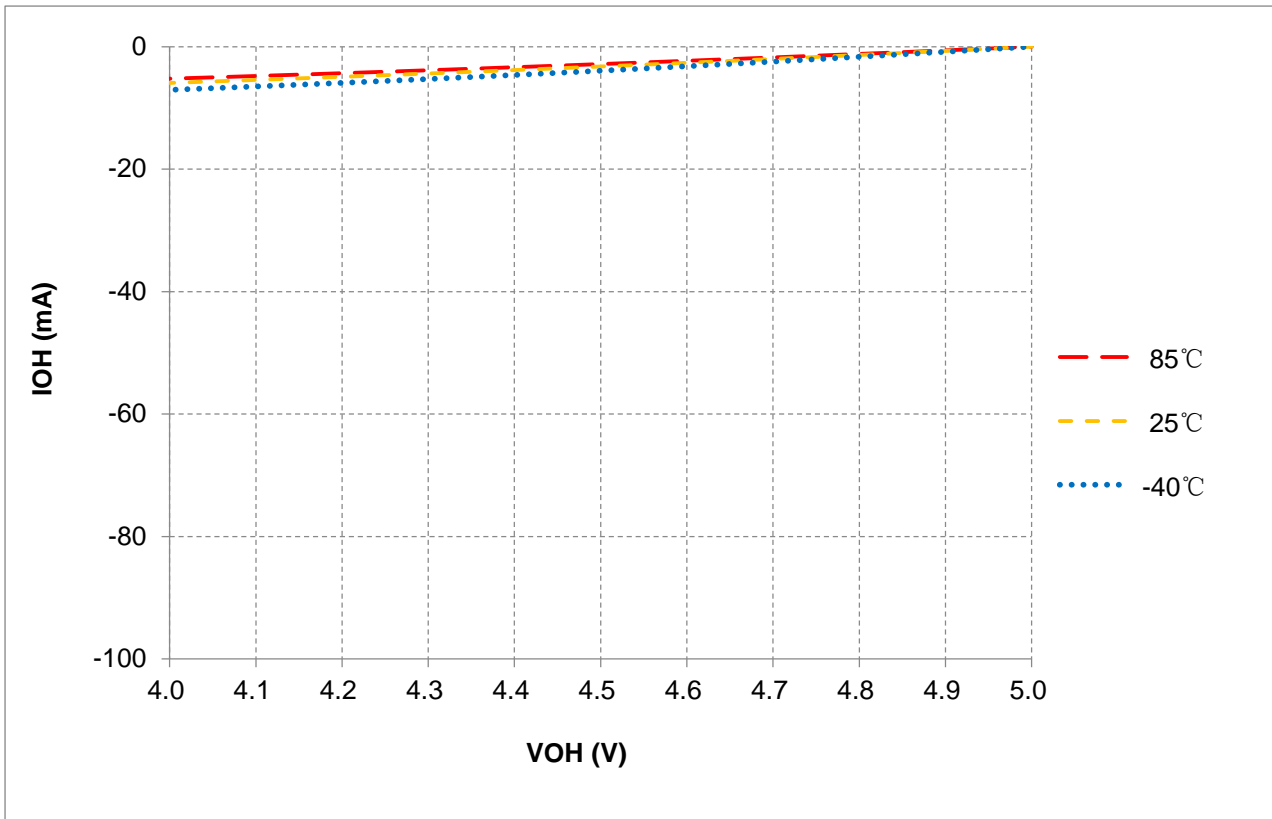


图 15-5 IOH vs. VOH @L0 = -3mA, VDD = 5V

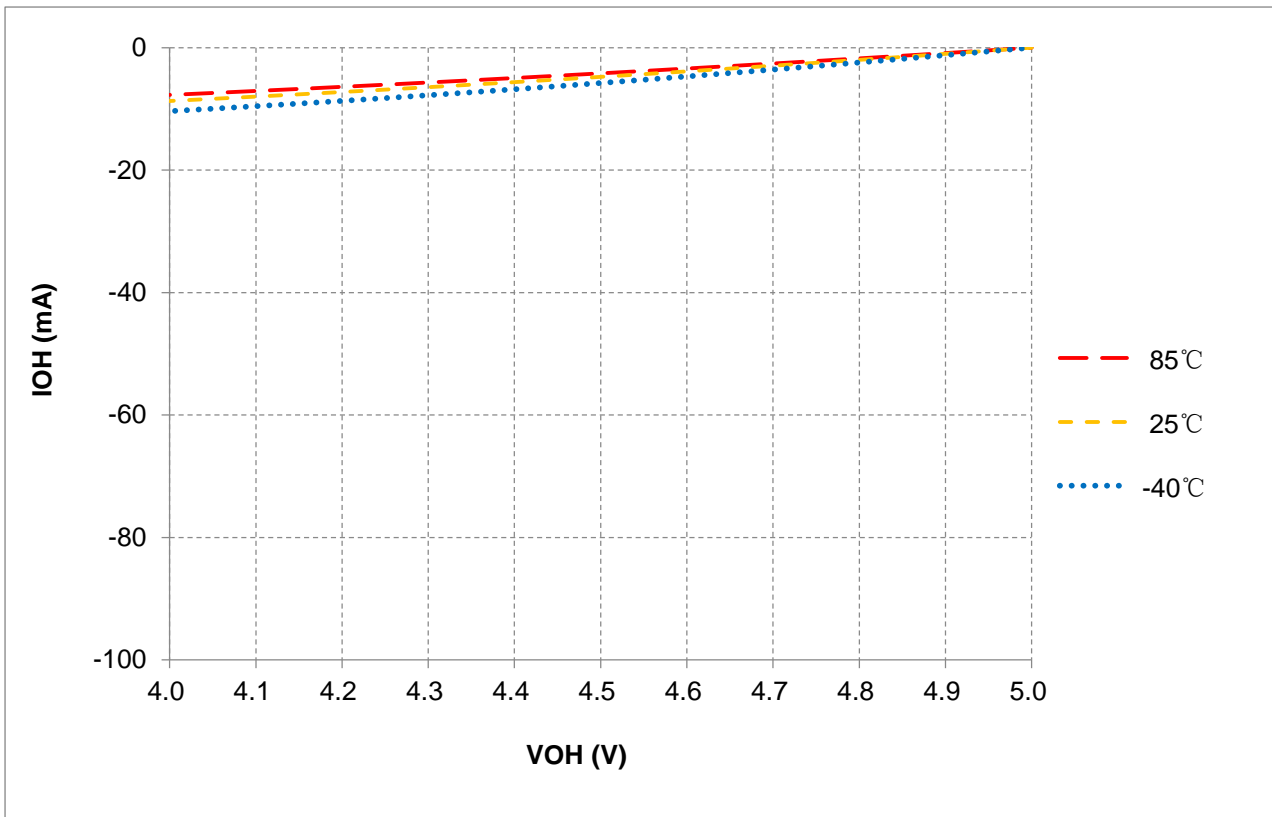


图 15-6 IOH vs. VOH @L1 = -5mA, VDD = 5V

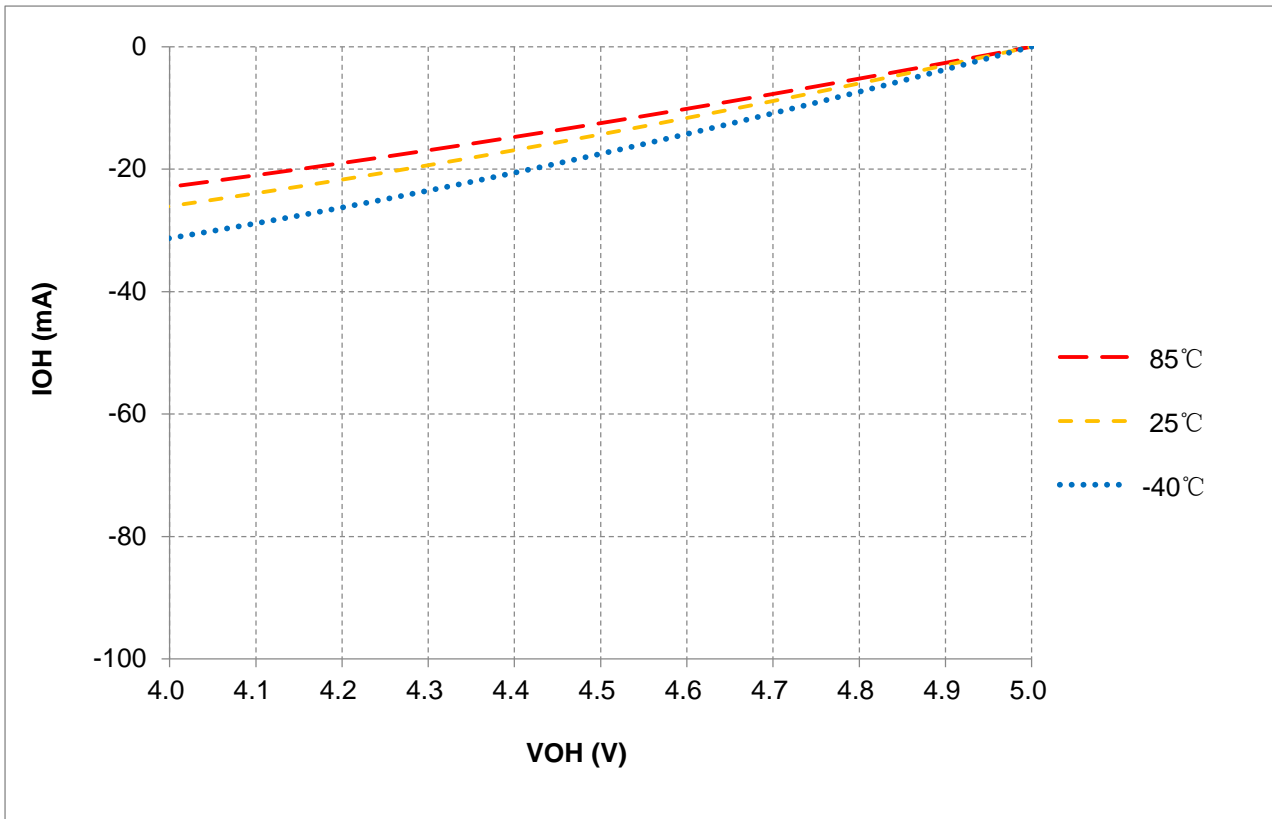


图 15-7 IOH vs. VOH @L2 = -14mA, VDD = 5V

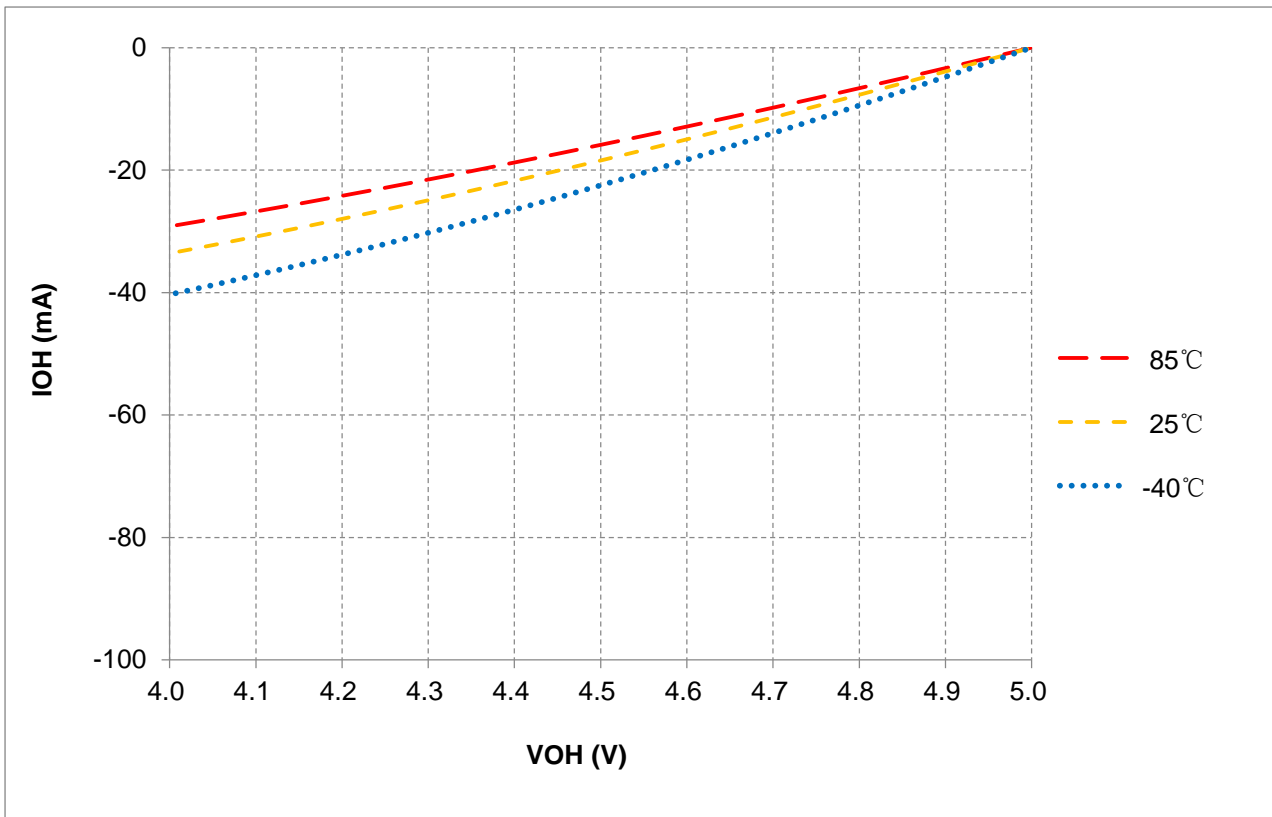


图 15-8 IOH vs. VOH @L3 = -18mA, VDD = 5V

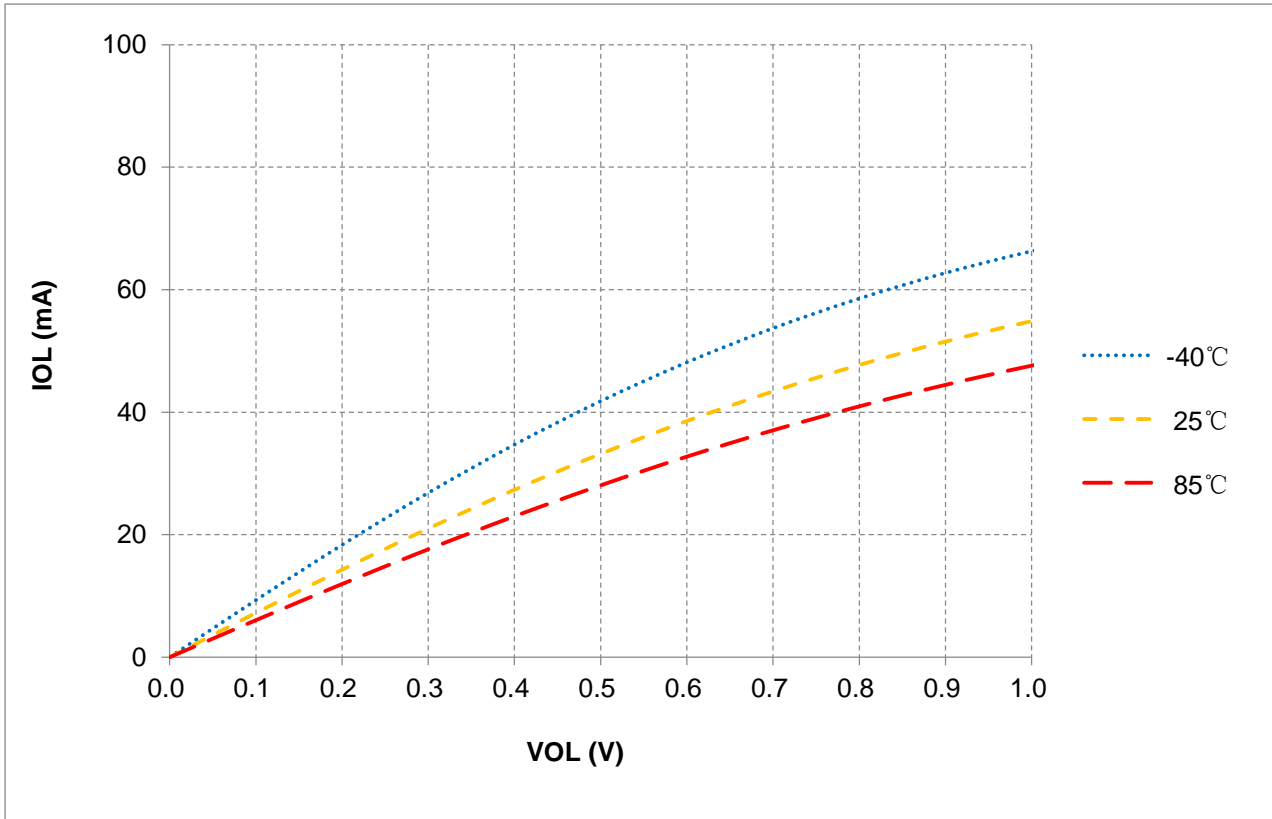


图 15-9 I_{OL} vs. V_{OL} @ L0 = 35mA, V_{DD} = 5V

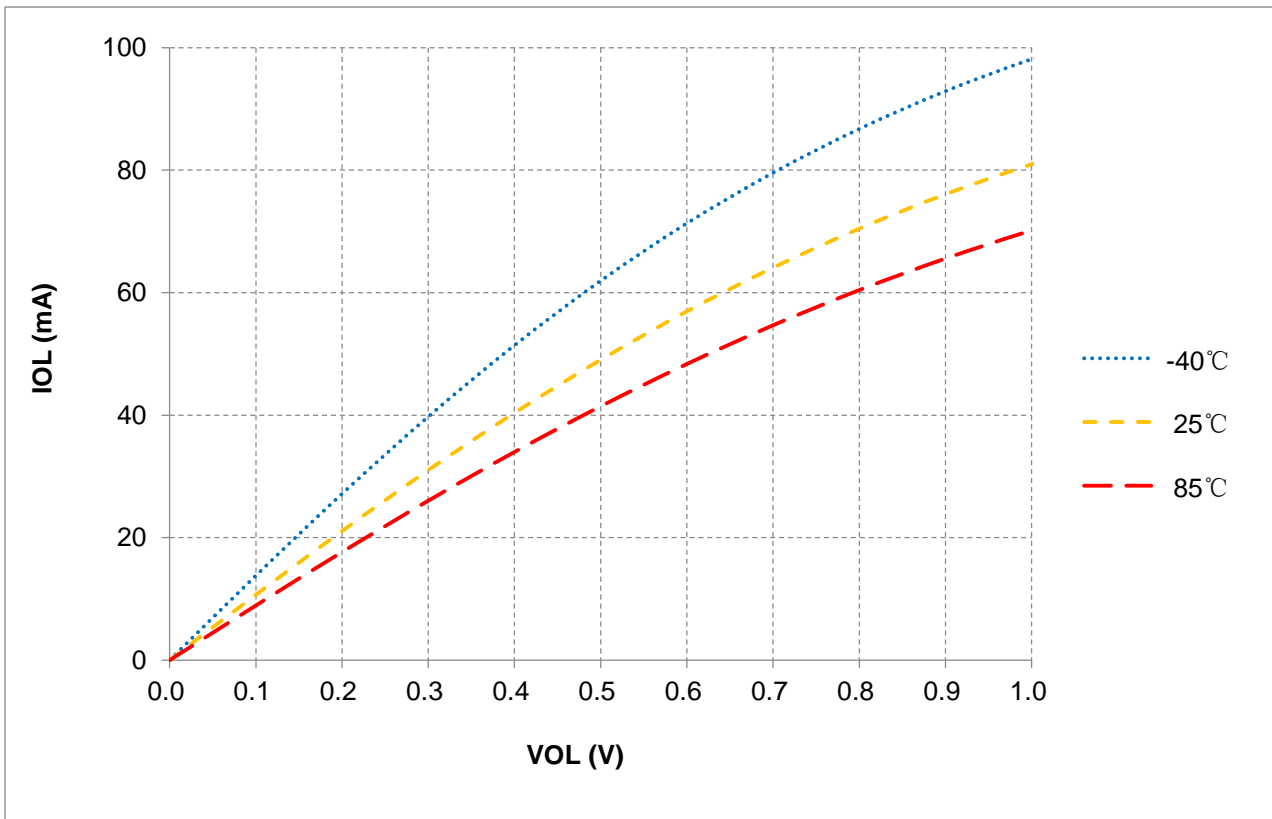


图 15-10 I_{OL} vs. V_{OL} @ L1 = 49mA, V_{DD} = 5V

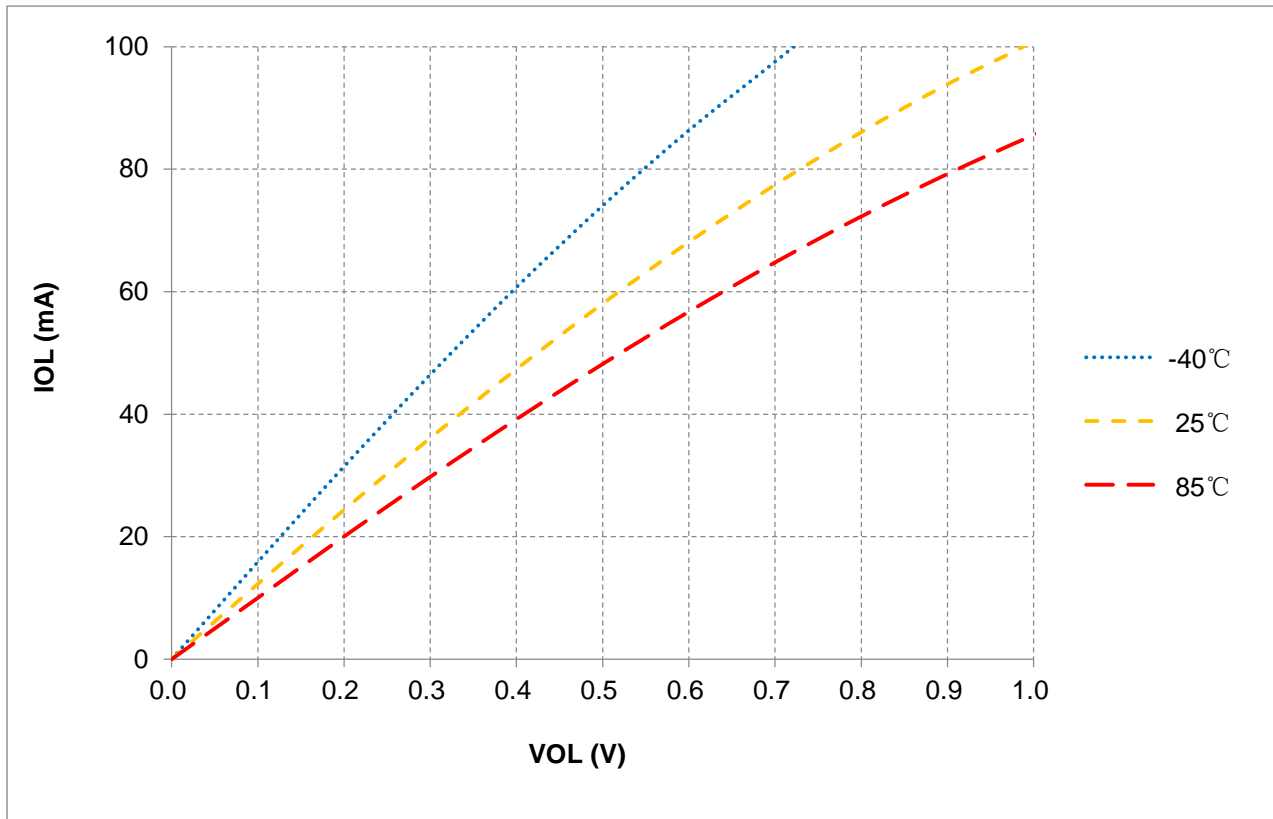
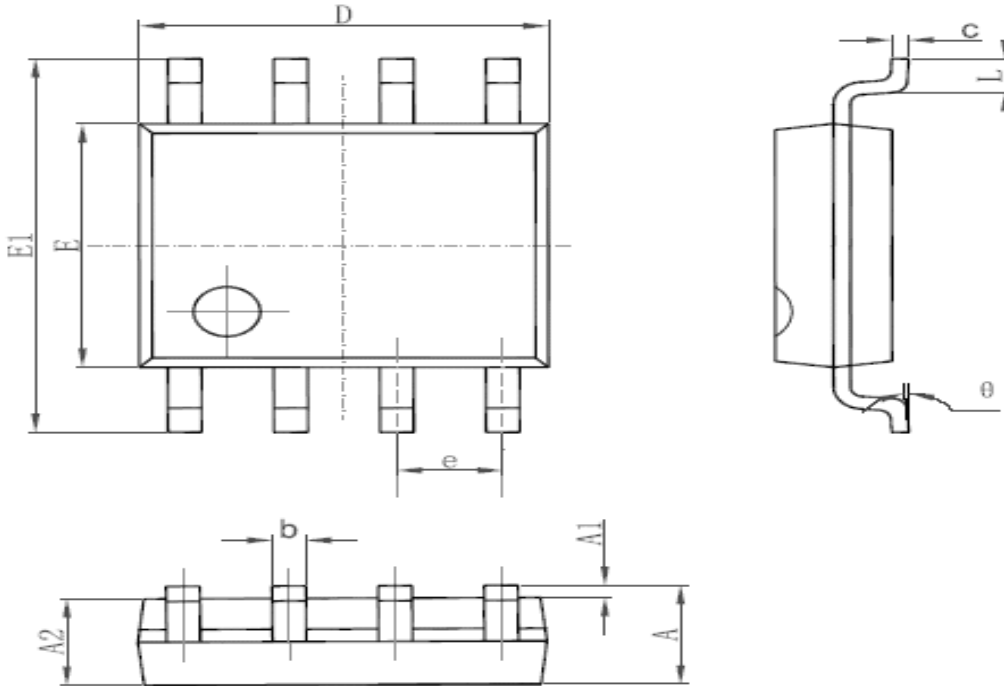


图 15-11 I_{OL} vs. V_{OL} @L2 = 55mA, V_{DD} = 5V

16. 封装信息

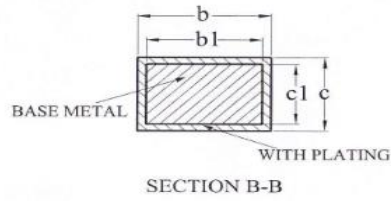
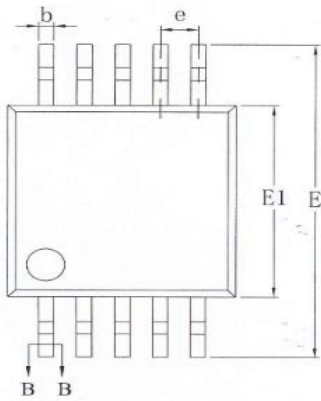
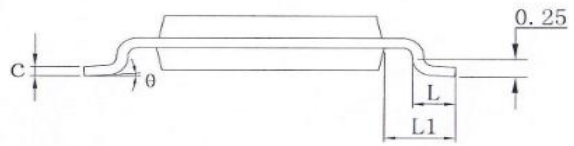
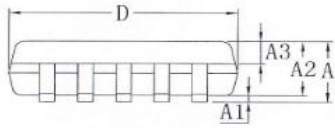
本芯片的封装形式有 SOP8、DFN8、MSOP10、SOP14、SOP16、SOP20、TSSOP20、DIP20 和 QFN20 封装。具体封装尺寸信息如下：

SOP8



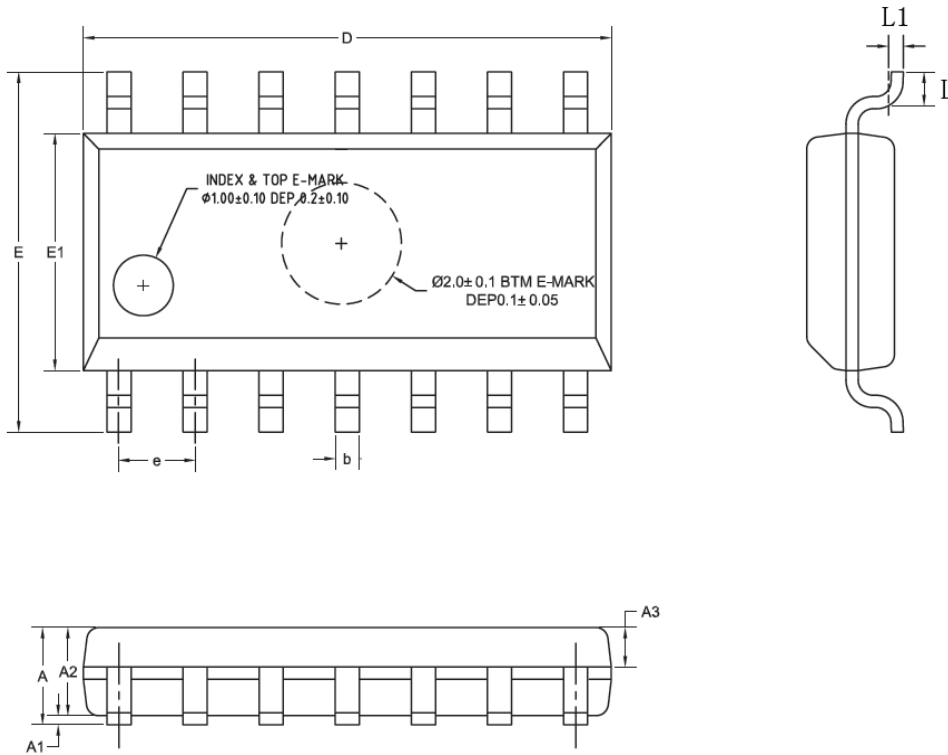
Symbol	Dimensions (mm)		Dimensions (inches)	
	Min	Max	Min	Max
A	1.350	1.750	0.053	0.069
A1	0.100	0.250	0.004	0.010
A2	1.350	1.550	0.053	0.061
b	0.330	0.510	0.013	0.020
c	0.170	0.250	0.006	0.010
D	4.700	5.100	0.185	0.200
E	3.800	4.000	0.150	0.157
E1	5.800	6.200	0.228	0.244
e	1.270 (BSC)		0.050 (BSC)	
L	0.400	1.270	0.016	0.050
θ	0°	8°	0°	8°

MSOP10



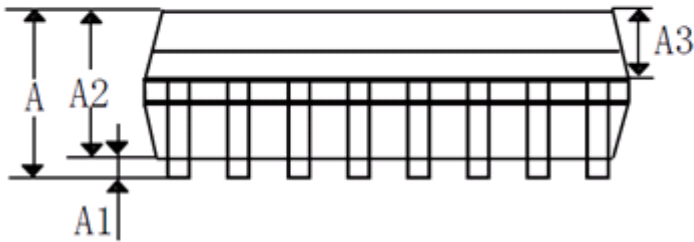
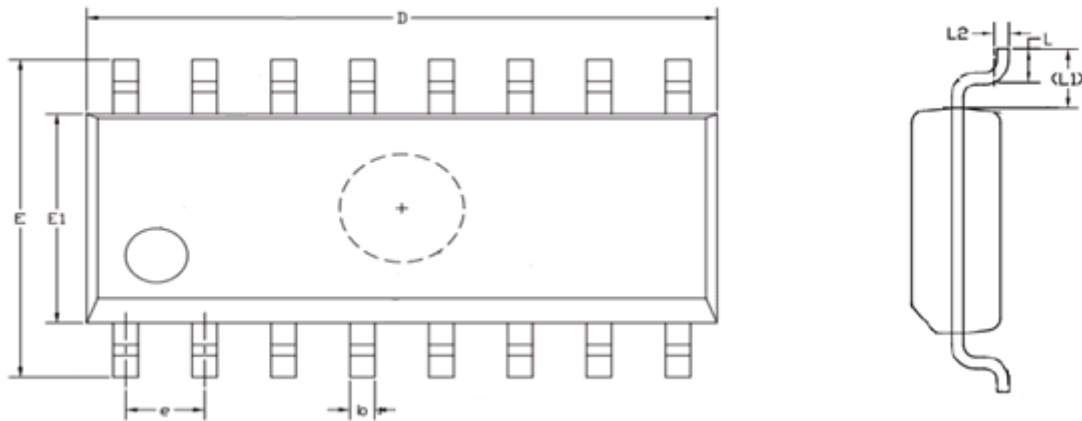
Symbol	Dimensions (mm)		Dimensions (inches)	
	Min	Max	Min	Max
A	-	1.100	-	0.043
A1	0.050	0.150	0.002	0.006
A2	0.750	0.950	0.030	0.037
A3	0.300	0.400	0.012	0.016
b	0.180	0.260	0.007	0.010
b1	0.170	0.230	0.007	0.009
c	0.150	0.190	0.006	0.007
c1	0.140	0.160	0.006	0.006
D	2.900	3.100	0.114	0.122
E	4.700	5.100	0.185	0.201
E1	2.900	3.100	0.114	0.122
e	0.500 (BSC)		0.020 (BSC)	
L	0.400	0.700	0.016	0.028
L1	0.950 (REF)		0.037 (REF)	
theta	0	8°	0	8°

SOP14



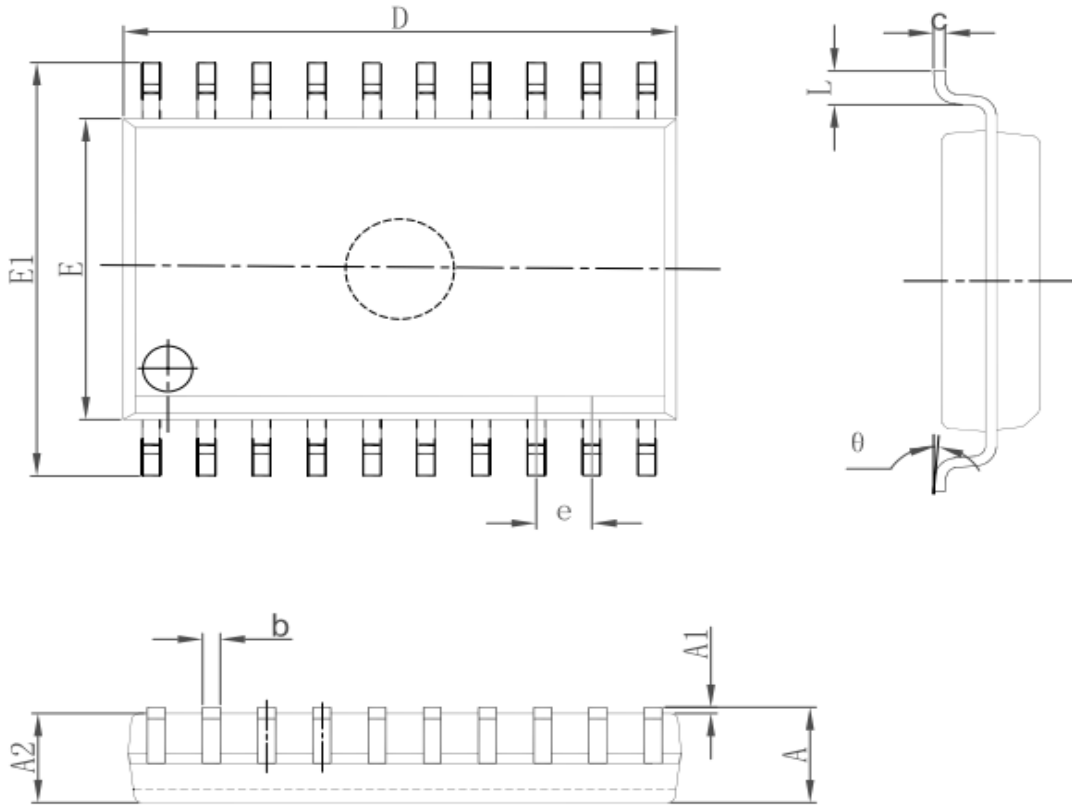
Symbol	Dimensions (mm)		Dimensions (inches)	
	Min	Max	Min	Max
A	-	1.700	-	0.066
A1	0.100	0.200	0.004	0.008
A2	1.400	1.500	0.055	0.059
A3	0.620	0.680	0.024	0.027
b	0.370	0.420	0.015	0.016
D	8.710	8.910	0.343	0.347
E	5.900	6.100	0.232	0.238
E1	3.800	3.950	0.150	0.156
e	1.270 (BSC)		0.050 (BSC)	
L	0.500	0.700	0.020	0.027
L1	0.250 (BSC)		0.010 (BSC)	

SOP16



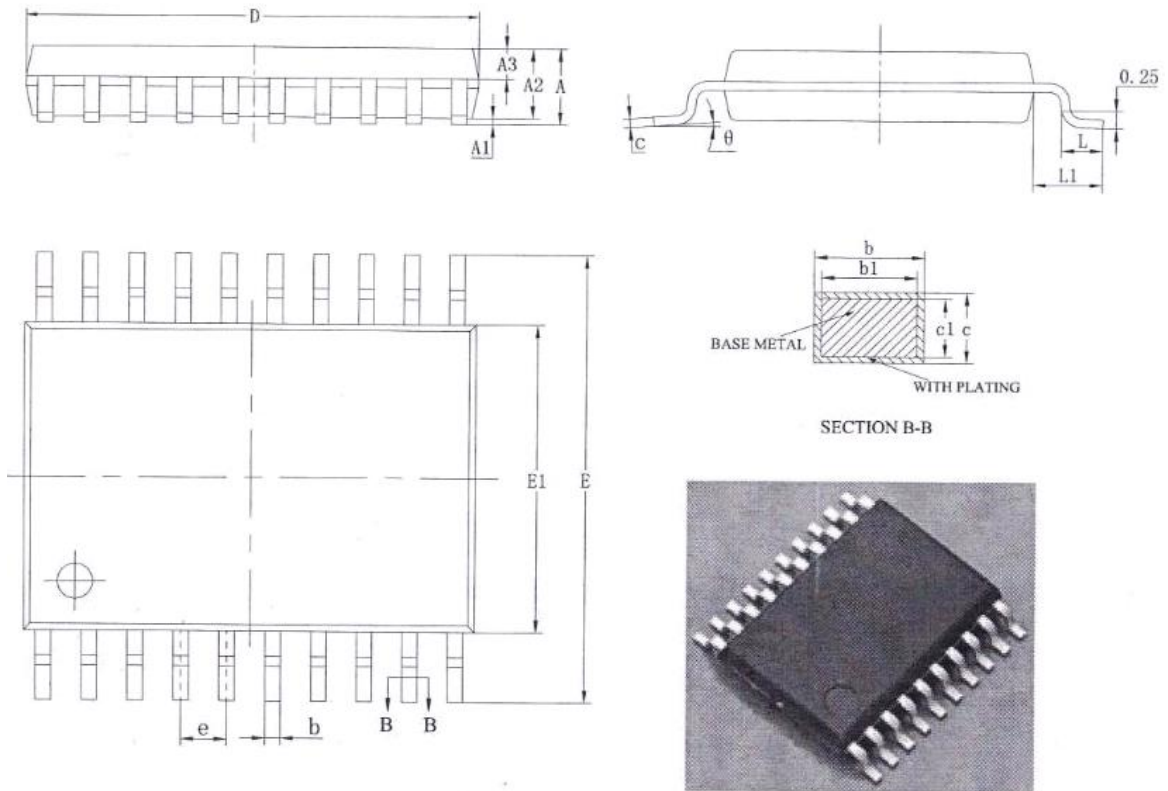
Symbol	Dimensions (mm)		Dimensions (inches)	
	Min	Max	Min	Max
A	-	1.750	-	0.069
A1	0.100	0.250	0.004	0.010
A2	1.250	1.550	0.049	0.061
A3	0.550	0.750	0.022	0.030
D	9.800	10.160	0.386	0.400
E	5.800	6.200	0.228	0.244
E1	3.800	4.000	0.150	0.157
b	0.310	0.510	0.012	0.020
e	1.270(BSC)		0.050(BSC)	
L	0.400	1.270	0.016	0.050
L1	1.04(REF)		0.04(REF)	
L2	0.25(BSC)		0.01(BSC)	

SOP20



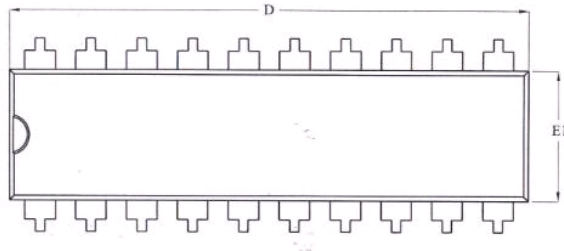
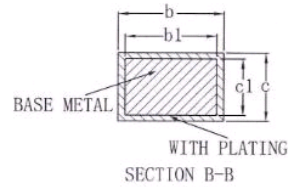
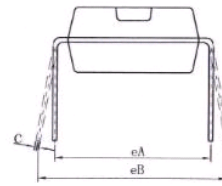
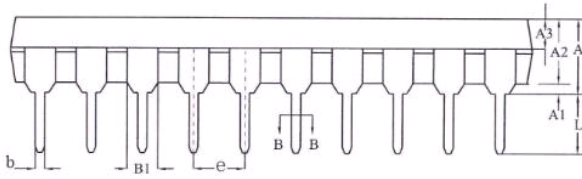
Symbol	Dimensions (mm)		Dimensions (inches)	
	Min	Max	Min	Max
A	2.350	2.650	0.093	0.104
A1	0.100	0.300	0.004	0.012
A2	2.100	2.500	0.083	0.098
b	0.330	0.510	0.013	0.020
c	0.204	0.330	0.008	0.013
D	12.520	13.000	0.493	0.512
E	7.400	7.600	0.291	0.299
E1	10.210	10.610	0.402	0.418
e	1.270 (BSC)		0.050 (BSC)	
L	0.400	1.270	0.016	0.050
θ	0°	8°	0°	8°

TSSOP20



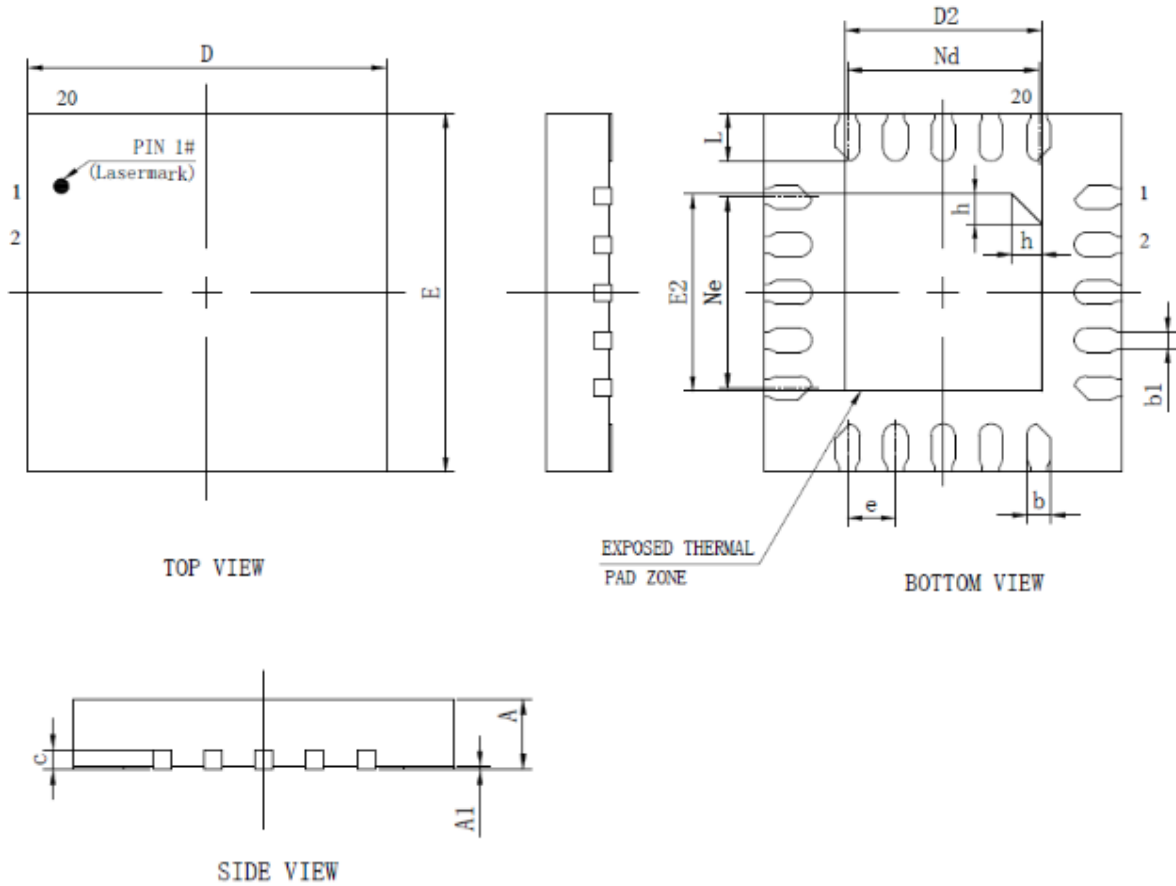
Symbol	Dimensions (mm)		Dimensions (inches)	
	Min	Max	Min	Max
A	–	1.20	–	0.047
A1	0.05	0.15	0.002	0.006
A2	0.80	1.05	0.031	0.041
A3	0.39	0.49	0.015	0.019
b	0.20	0.28	0.008	0.011
b1	0.19	0.25	0.008	0.010
c	0.13	0.17	0.005	0.007
c1	0.12	0.14	0.005	0.006
D	6.40	6.60	0.252	0.260
E1	4.30	4.50	0.169	0.177
E	6.20	6.60	0.244	0.260
e	0.65 (BSC)		0.026 (BSC)	
L	0.45	0.75	0.018	0.030
L1	1.00 REF		0.040 REF	
θ	0	8°	0	8°

DIP20



Symbol	Dimensions (mm)		Dimensions (inches)	
	Min	Max	Min	Max
A	3.60	4.00	0.142	0.157
A1	0.51	-	0.020	v
A2	3.20	3.40	0.126	0.134
A3	1.47	1.57	0.058	0.062
b	0.44	0.52	0.017	0.020
b1	0.43	0.49	0.017	0.019
B1	1.52REF		0.060REF	
c	0.25	0.29	0.010	0.011
c1	0.24	0.26	0.009	0.010
D	25.80	26.00	1.016	1.024
E1	6.45	6.65	0.253	0.262
e	2.54BSC		0.1BSC	
eA	7.62REF		0.3REF	
eB	7.62	9.30	0.3	0.366
eC	0	0.84	0	0.033
L	3.00	-	0.118	-

QFN20



Symbol	Dimensions (mm)		Dimensions (inches)	
	Min	Max	Min	Max
A	0.500	0.600	0.020	0.024
A1	-	0.050	-	0.002
b	0.150	0.250	0.006	0.010
b1	0.140 (REF)		0.006 (REF)	
c	0.100	0.200	0.004	0.008
D	2.900	3.100	0.114	0.122
D2	1.550	1.750	0.061	0.069
e	0.400 (BSC)		0.016 (BSC)	
Ne	1.600 (BSC)		0.063 (BSC)	
Nd	1.600 (BSC)		0.063 (BSC)	
E	2.900	3.100	0.114	0.122
E2	1.550	1.750	0.061	0.069
L	0.350	0.450	0.014	0.018
h	0.200	0.300	0.008	0.012

17. 附录：寄存器类型

缩写	描述	说明
WO	Write Only, read "0"	只写, 读为 0
RO	Read Only	只读
RW	Read, Write	可读, 可写
RW0	Read, Write "0" only	可读, 只能写 0, 写 1 无效
RW1	Read, Write "1" only	可读, 只能写 1, 写 0 无效
R_W1C	Read, Cleared by Writing "1"	可读, 写 1 清零, 写 0 无效
Res	Reserved, read "0"	保留位, 只读, 读为 0

联系信息**Fremont Micro Devices Corporation**

#5-8, 10/F, Changhong Building
Ke-Ji Nan 12 Road, Nanshan District,
Shenzhen, Guangdong, PRC 518057

Tel: (+86 755) 8611 7811

Fax: (+86 755) 8611 7810

Fremont Micro Devices (HK) Limited

#16, 16/F, Block B, Veristrong Industrial Centre,
34-36 Au Pui Wan Street, Fotan, Shatin, Hong Kong SAR

Tel: (+852) 2781 1186

Fax: (+852) 2781 1144

<http://www.fremontmicro.com>

* Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, Fremont Micro Devices Corporation assumes no responsibility for the consequences of use of such information or for any infringement of patents of other rights of third parties, which may result from its use. No license is granted by implication or otherwise under any patent rights of Fremont Micro Devices Corporation. Specifications mentioned in this publication are subject to change without notice. This publication supersedes and replaces all information previously supplied. Fremont Micro Devices Corporation products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without express written approval of Fremont Micro Devices Corporation. The FMD logo is a registered trademark of Fremont Micro Devices Corporation. All other names are the property of their respective owners.